ARM Cortex Processor

STM32F103 응용



Cortex Processor

STM32F103 응용







목차

제1장 프로그램 개발 환경8
1.1 Keil 프로그램 설치8
1.2 Keil 환경설정13
1.3 CooCox 설치18
1.4 CoIDE 환경설정26
1.5 프로그램 다운로드
1.5.1 Serial,USB
1.5.2 ST-LINK/V2
1.5.3 H-JTAG 패럿포트
1.6 프로그램 시뮬레이션
제2장 하드웨어 구성62
2.1 Main Board62
2.2 Sub Board73
제 3 장 STM32 식습 113
제 3 장 STM32 실습113
제 3 장 STM32 실습113 3.1 GPIO_LED
제 3 장 STM32 실습

3.9 JoyStick Mouse	139
3.10 uCOS	142
3.11 ENC28J60	153
제4장 STM32 내부기능	157
4.1 PWR(Power control)	157
4.2 RCC	161
4.3 GPIO	172
4.4 SysTick	179
4.5 USART	182
4.6 ADC	
4.7 DAC	190
4.8 NVIC	193
4.9 RTC	201
4.10 TIM	206
4.11 SPI	213
4.12 I2C	219
4.13 참고	224
4.13.1 Bit Banding	224
4.13.2 assert_failed	228
4.13.3 GPIO JTAG	228
4.13.3 FSMC	229

서 론

STM32 ARM 사에서 새로운 코어가 Cortex다. ARM7, ARM9 많이 사용되었는데, 그 다음ARM11 대신 그를 초과하는 내부 코어를 ARMv5로 교체하고 많은 부분을 개선한 후 새로운 이름 "Cortex" 새로 사용되고 있다.

ARM7과 다르게 Cortex M processor 는 32bit CPU, 버스 아키텍처, 중첩된 인터럽트 유닛, 디버그 시스템, 표준 메모리 레이아웃을 포함하는 표준화 된 마이크로 컨트롤러이다. Cortex-M3는 하버드 아키텍쳐이며, 그래서 병렬작업과 전반적인 성능 향상을 위해 다중 버스를 가진다. 이전의 ARM 아키텍처와 달리 Coretex 제품군은 unaligned 데이터 액세스를 허용한다. 이는 내부 SRAM 사용에 최고의 효율성을 보장한다

비록 Cortex 저가 코어로 설계되었지만, 그것은 여전히 32 비트 CPU 와 같은 두 가지 작동 모드-스택을 구성할 수 있는 스레드 모드와 핸들러 모드-에 대한 지원을 하고 있다. 이는 보다 정교한 소프트웨어 설계 및 Real-Time 운영 체제에 대한 지원을 한다. Cortex 코어는 또한 RTOS 가 커널에 대한 인터럽트를 제공하기 위해 24 비트 오토 리로드 타이머를 포함한다. ARM7/ ARM9 CPU 들이 두 가지 명령 셀 (ARM 32 비트와 Thumb 16 비트 명령 셀)을 가지는 반면, Cortex 제품군은 ARM Thumb-2 명령 셀을 지원하도록 설계되었다. 이는 ARM32 비트 명령 셀의 성능을 물려받고, Thumb16 비트 명령 셀의 코드밀도로 셋팅하기 위하여 양쪽 모두와 조화를 이룬다. Thumb-2 명령 셀은 C/C++컴파일러를 위한 타겟으로 설계된 매우 풍부한 명령 셀이다. 이는 Cortex 어플리케이션이 C 로 완전한 코딩이 될 수

있음을 의미한다. STM32 는 14 가지 다른 variants 로 처음 공개되었다. 이는 CPU clock 을 72MHz 의 상향한 성능 라인과 최대 36MHz 로 작동하는 액세스 라인의 두 그룹으로 나뉘어진다. 성능 라인으로 분할된다. 다른 CPU 보다 같은 핀 수에 비해 더 많은 기능, 뛰어난 처리 속도, 저렴한 가격, 훨씬 쉬워진 다운로드는 시리얼 통신으로 가능해져 월등하다. 여기서는 STM32F103RCT6, STM32F103RET6 를 테스트 하지만, 다른 CPU 하고도 프로그램 호환성이 있다. 테스트는 서브 보드 부착되어 것을 기준으로 설명했다. 메인보드에 64 핀 STM32F103R8T6, STM32F103RBT6 도 가능하다. STM32 를 단계별 사용절차를 정리 하였다.

< STM32 사용 단계 순서 >

Keil 설치 및 사용 순서
 1단계 : 컴파일러 설치 (STM32관련 디바이스를 컴파일 하기 위해 필요함)

Stm32를 컴파일러 프로그램 설치 (여기서는 Keil 사용 7 페이지 참고)

- 2단계 : 다운로드 프로그램 설치. 1단계에서 생성된 파일을 .HEX 이나 .BIN 을 다운로드 하기 위한 프로그램을 설치한다. 아래 1) 이나 2)중 하드웨어가 준비된 것 중 하 나를 선택해 프로그램을 설치한다.
- 1) <u>ST 사의 Flash Loder Demo(20 페이지 참고) => 권장사항</u>

2) H-JTAG 패럿포트(23 페이지 참고)

<mark>3단계</mark> : 다운로드 디바이스 설치

- PC 시리얼포트인 경우 설치 안하고 바로 COM 1, 2 사용해서 다운로드
 1단계 -> 2단계 1)을 진행을 한다.
- 시그널테크 USB232 사용할 경우 Prolific사의 PL2303 Installer Driver 설치 1단계 -> 3단계 -> 2단계 1)을 진행을 한다.
- <u>H-JTAG 패럿포트</u>
 1단계 -> 2단계 2)를 진행을 한다.
- 4단계 : 다운로드하고 메인보드의 S2 스위치를 실행(EX)으로 위치하고 리셋 버튼을 누르면 실행한다.(37페이지 참고)
- 2. CooCox CoIDE 설치 순서

1) GCC는 Toolchain arm-none-eabi-gcc-4 6-20111208.exe 설치

2) CooCox 설치를 관리하는 CoCenter-1.4.9.exe 파일을 실행(업데이트로 지금 버전과 다를 수 있음)

3) CoCenter-1.4.9.exe 내의 프로그램을 하나씩 실행(필요한 부분만 설치하나 권장사항은 전부 설치한다.)

4) 설치하고 나면 바탕화면에 CoIDE 를 실행해서 프로그램 작성하고 다운로드하고 실행한 다.

무료 개발 툴인 CoIDE는 매우 편리한 코드편집과 디버깅환경을 제공한다.

제1장 프로그램 개발 환경

ARM 컴파일에는 여러 종류가 있으나, Keil 사의 RealView 에는 하드에어가 없어 도 미리 결과를 알 수 있는 시뮬레이션기능이 있는 Keil사 µvision 이다. STM32F4을 사용하고자 하면 V4.0 이상 버전을 사용하여야 한다. 하드웨어 디바이 스가 지원되지 않기 때문이다. 다음절에 소개할 CooCox CoIDE는 다른 무료컴파일에 비해 제약이 없고, 사용하기 에 편한 것 같다. 여기서는 두 가지 프로그램에서 간단히 정리 해 놓았다. CooCox IDE는 오픈 소스인 GNU GCC는 Eclipse 기반의 프로그램을 설치한다. GNU GCC 컴파일러에 의존하기 때문에 설치를 해야 한다. AVR를 사용 해 보았다면, AvrStudio 설치 하기 전 Win Avr를 설치하는 것과 같다. CooCox IDE가 AvrStudio 이 라고 생각하면 된다.

최근 프로그램을 다운 받아 업데이트 설치하면 STM32F4 지원을 추가되어 있다. 또한 STM32F4Discovery보드를 지원할 수 디바이스를 지원한다.

CooCox IDE는CMSIS 및 대한 부팅 파일을 포함할 수 있으므로, 자체적으로 프로젝 트를 생성 기능과 함께 예제 프로젝트가 실제로 코드를 변경되어 작성하기에 쉽다. 다른 컴파일처럼 환경설정이 복잡하지 않다. AVR 프로그램의 Codevision 처럼 프 로그램이 자동 생성된다.

1.1 Keil 프로그램 설치

Keil 사의 ARM 컴파일 툴(RealView)의 μvision V4.0 을 설치한다. 여기서는 버전4.0 을 설치를 보여주고 있으나 4.20 이상을 권장한다. 버전4.20 이상을 설치하면 STM32F4Discovery보드를 지원할 수 디바이스를 지원하고, 프로그램 내에서 ST-Link 를 사용하여 프로그램 다운로드를 사용할 수 있다. STM32F437,439 는 버전 5.0 이상이어야 한다.

[그림1.1.1] 설치프로그램에서 MDK400.exe 더블 클릭하여 실행한다.

[그림1.1.1] 설치 프로그램 파일

Next

[그림1.1.2] 프로그램 설치

동의에 체크를 하고 Next

[그림1.1.3] 동의 체크

Next

[그림1.1.4] 설치 디렉토리 기록하고 Next

[그림1.1.5] 사용자 등록

Next



Finish 클릭

[그림1.1.7] Finish

일단 프로그램 설치는 끝났다. License 키 등록을 한다.

- License 등록

License 키를 입력하기 위해 Keil µvision 프로그램을 실행한다. [그림1.1.8] 처럼 File =>License Management 를 클릭한다.

[그림1.1.8] License Management

아래 [그림1.1.9]의 CID값을 통해 LIC 값을 넣어야 한다.

[그림1.1.9] CID

 Keil C51 V8,16a KeyGen,exe
 설치 프로그램내 Keil C51 V8.16a KeyGen.exe 실행한다.

 위 [그림1.1.9] 의 CID값을 넣는다. Target는 ARM 를 선택하고 아래는 Prof.

 Developers Kit/Realview MDK 를 선택하고, Genrate 를 클릭하면 아래 [그림1.1.10] 처

 럼 LIC 가 나오고 이를 아래 왼쪽 [그림1.1.10] 처럼 복사 해 넣으면 된다. 아래 창

 에 성공했다는 메시지가 나오면 설치가 끝났다.

[그림1.1.10] LIC 등록

Win 7인 경우 실행이 안될 경우 다음 아래 사항을 참고 한다.

< Win 7 OS 인 경우에만 해당>

라이센스 등록하기 전에 윈도우XP 모드에 놓고 실행한다. 그러기 위해서는 설치 후 실행 파일에 커서를 위치하고 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 아래 화면이 나온다. 속성을 선택 한다.

호환성 메뉴에 위치하고, 호환모드는 아래 그림처럼 체크한다.

1.2 Keil 환경설정

[그림1.2.1]은 필요한 기본 디렉토리와 파일이다. µvision 실행전 준비한다.

[그림1.2.1] 기본 디렉토리, 파일

프로젝트 디렉토리를 만든다. 1_GPIO_LED 다음으로 Libraries 만들고, 그 안에 CMSIS과 STM32F10x_StdPeriph_Driver 디렉토리를 만든다. 그리고, 프로젝트 디렉토리 내에 Startup, test, USER 만든다. 기본적으로 필요한 파일이므로 복사해서 사용한다. 그리고 프로젝트 파일을 만들기 위해 Keil µvision 실행한다. [그림1.2.2]은 Keil µvision 프로그램을 실행한 화면이다.

[그림1.2.2] 프로그램 실행 화면

[그림1.2.3]처럼 Project ->New uVision Project 프로젝트 명이 생성한다.

[그림1.2.3] New uVision Project 프로젝트 생성

라이브러리등 필요한 파일을 등록해야 한다. 프로젝트 파일면에 마우스를 대고 오른쪽 버튼을 누르거나 아래 [그림1.2.4] 처럼 박스내를 클릭한다.

[그림1.2.4] 라이브러리등 파일 등록

아래 [그림1.2.5]처럼 등록한다.

[그림1.2.5] 라이브러리등 파일 등록 아래 [그림1.2.6]은 등록된 파일이다.

[그림1.2.6] 파일 등록한 프로젝트

[그림1.2.7] 각종 옵션 등을 설정 하는 곳이다.

[그림1.2.7] 옵션 등록

[그림1.2.8] 디바이스 선정한다.

[그림1.2.8] 디바이스 선정

[그림1.2.9] 처럼 옵션 중 Include Paths 내에는 파일 위치에 맞게 지정해 주어야 한다.

 $..\tibraries\CMSIS;..\tibraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc;..\tibraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src;..\tibraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src;..\tibraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src;..\tibraries\srcschartenters\srcschartent$

[그림1.2.9] Include 등록

지금까지 설정이 어려우면 제공한 프로그램 파일을 복사해서 main 부분과 필요한 부분을 수정해서 사용한다.

참고

- CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard) 타 회사 칩을 사용하 더라고 firmware 의 호환성을 높이기 위해 제공.
- DfuSe 용도는 USB 포트로 다운로드용도이다. 제품 출하 후 사용자가 프로 그램 업데이트 할 수 있게끔 제공한 것이다.
- USB 를 사용할 때 D+를 Low 상태(USB 연결 안된 상태) =>초기화 상태 명 령이 끝난 후 => D+ 풀 업이 되어야 인식이 된다.
- 여기서 사용하는 cpu는 startup_stm32f10x_hd.s 사용

[그림1.2.10] STM32F103 계열

[그림1.2.10] 에서 보면 STM32F103계열에 따라 Startup 이 바뀐다.

- 1) startup_stm32f10x_ld.s
- 2) startup_stm32f10x_md.s
- 3) startup_stm32f10x_hd.s

여기서는 startup_stm32f10x_hd.s사용한다. 다른디바이스를 사용할때는 위 STM32F103 계열을 참고한다.

1.3 CooCox 설치

GCC 툴을 설치하고, CooCox를 설치한다. CooCox를 처음 접했을 경우 모든 프로그 램을 회원 가입이 없이 다운 받았는데, 요즘은 그렇지 않는 것 같다. 그리고 업데 이트도 자주하고 있다.

오픈소스 GCC 환경을 제공하는 사이트에 알아보면

1) Yagarto; <u>http://www.yagarto.de/</u>

- 2) WinARM; http://gandalf.arubi.uni-kl.de/avr projects/arm projects/index cortex.html
- 3) GNUARM ; <u>http://www.gnuarm.com/</u>

이들 중 최신 디바이스를 지원하는 Yagarto 의 GCC 툴을 사용한다 WinARM, GNUARM 는 최신 버전이 업데이트 되어 있는지 확인하고 사용한다

무료 개발 툴인 CoIDE와 오픈소스 GCC를 이용하는데, 이클립스 기반이므로 매우 편리한 코드편집과 디버깅환경을 제공한다. 다른 무료 개발 툴들은 프로그램 사이즈가 제한되어 있고, 등록하라는 메시지가 번 거로운것에 비해 사용하기에 좋다.

CooCox CoIDE 설치순서 1) GCC는 Toolchain <u>arm-none-eabi-gcc-4_6-20111208.exe</u> 설치 2) CooCox 설치를 관리하는 CoCenter-1.4.7.exe 파일을 실행 3) CoCenter-1.4.7.exe 내의 프로그램을 하나씩 실행(필요한 부분만 설치한다. CoSmat 는 디바이스 지원이 거의 없기 때문에 설치 시 제외 해도 좋다.) 설치하고 나면 바 당화면에 CoIDE 를 실행해서 프로그램 작성하고 다운로드하고 실행한다.

1) GCC 설치

GCC는 Toolchain 설치하기 위해서는 아래 홈페이지에 들어가 프로그램을 다운로드 받는다.

https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/4.6/2011-q4-major

아래는 홈페이지의 일부분이다. 이중에서 " <u>arm-none-eabi-gcc-4_6-20111208.exe</u> (<u>md5</u>) Windows installer " 윈도우 설치용을 다운받는다.

▶arm-none-eabi-gcc-4 6-20111208.tar.bz2 (md5)
 ▶arm-none-eabi-gcc-4 6-20111208.exe (md5)
 ▶arm-none-eabi-gcc-4 6-20111208-src.7z.002 (md5)

▶<u>arm-none-eabi-gcc-4 6-20111208-src.7z.001</u> (md5)

Linux installation tarball Windows installer Source package part 2/2. Use 7z to extract. Source package part 1/2. Use 7z to extract.

다운 받은 <u>arm-none-eabi-gcc-4 6-20111208.exe</u>를 실행한다. 아래 화면이 나오면 선택 을 하고 OK 를 클릭한다. [그림1.3.1] 설치 시작 언어 선택

Yes 를 선택하고 클릭한다.

[그림1.3.2] 설치 여부 확인

Next를 클릭한다.

[그림1.3.3] Install 화면

동의에 체크를 하고, Next를 클릭한다.

[그림1.3.4] 설치동의 확인

Next를 클릭한다.

[그림1.3.5] 설치 진행

Next를 클릭한다.

[그림1.3.6] 설치Type 선택

Next를 클릭하면 인스톨을 한다..

[그림1.3.7] 설치 진행

아래 화면처럼 Finish 를 클릭하여 설치를 끝낸다.

[그림1.3.8] 설치 종료

아래화면이 나오는데 오른쪽 상단 x 를 클릭하여 빠져나온다.

[그림1.3.9] 설치 마지막 화면

GCC는 Toolchain 설치가 마무리 되었다.

2) CooCenter 설치

CooCox 설치를 관리하는 CoCenter-1.4.7.exe 파일을 실행파일을 다운 받기 위해 아래 홈페이지에 들어간다.

http://www.coocox.org/CoLinkGuide/CoMDKPlugin_Updates.htm 아래 부분은 홈페이지 상단 부분이며, 최신 버전을 받을 수 있다. 아래는 최근 버 전이며, 아래는 디바이스 추가부분을 보여준다. ST, STM32F4DISCOVERY 07IG 사용 하기 위해서는 이 버전을 받아야 한다.

Download the latest CoMDKPlugin CoMDKPlugin V1.4.2 5/11/2012

[CoMDKPlugin-Improved]

- Added: Supported Cortex M4 (FPU Register included)
- Added: Supported ST:STM32F405RG, STM32F407IG, STM32F407VG, STM32F407ZG, STM32F415RG, STM32F417VE
- Added: Supported NXP: LPC1100, LPC1111 LPC1112, LPC1114, LPC1115, LPC11C22, LPC11C24, LPC11U23, LPC11U24, LPC1315, LPC1316, LPC1317, LPC1345, LPC1346, LPC1347
- Added: Supported Holtek: HT32F1755, HT32F1765, HT32F2755

Download the latest CoMDKPlugin 를 클릭하면 CoCenter-1.4.7.exe를 다운로드를 받는다.

CoCenter-1.4.7.exe 실행 파일을 실행한다. Next를 클릭한다.

[그림1.3.10] Setup 화면

Next를 클릭한다.

[그림1.3.11] 설치디렉토리 설정

Install을 클릭한다.

[그림1.3.12] 설치 진행

아래 화면 처럼 Finish 를 클릭하여 설치를 끝낸다.

[그림1.3.13] 설치 종료 화면

CoCenter 내의 프로그램을 하나씩 실행하여 설치한다.

[그림1.3.14] CoCenter 설치화면

계속 선택하여 프로그램을 설치한다. 첫 번째 CoIDE로 컴파일러이므로 필히 설치 해야 한다. CoSmat 는 디바이스 지원이 거의 없기 때문에 설치 시 제외 해도 좋다. 또한 나머지도 필요 시 프로그램만 설치한다.

아래 그림은 설치 후 화면이다.

[그림1.3.15] CoCenter 설치후 화면

1.4 CoIDE 환경설정

CoIDE 를 실행한다

[그림1.4.1] CoIDE 실행화면

프로그램은 시작은 기존 프로그램은 Open a Project를 선택하고 새로운 프로젝트는 Create a New Project 을 클릭하여 선택한다.

[그림1.4.2] 프로젝트 이름과 경로

프로젝트 이름과 경로를 설정한다. 위그림은 예를 들어 test로 하였다.

아래그림은 디바이스는 Chip를 CooCox에서 지정한 보드는 Board를 하는데 여기서 는 일반 디바이스를 가지고 하기 때문에 Chip을 클릭하고, Next를 클릭한다.

[그림1.4.3] 디바이스 또는 보드 설정

여기서는 디바이스 제조사 선택하고, 테스트할 보드의 디바이스를 보고 STM32F103RC 또는 STM32F103RE 를 선택한다. 아래는 STM32F103RC를 테스트 한 다.

[그림1.4.4] 제조사와 디바이스 설정

Finish를 클릭하면 아래그림이 나온다. 아래 부분은 테스트하고자 하는 구성을 선택 한다. 만약 I/O를 테스트할려면 GPIO를 선택한다.

C 🔝 👘 🖽	이 표 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	🗒 🕘 – 🖉 🔹 la constante de C		
🗆 Comp 🕄 🚬 🗖 🗖	🚯 welcome 🛛 🔜 Repository		🗏 🔲 🛅 Неір 🔅	
Device [STM_BRC]	Step 3 Select Basic Compo	nents [ST / STM32F103RC]	÷ 0	
	E COMMON		-	
	C Library	Implement the minimal functionality required to allow newlip to link	Ave/	
	Retarget printf	Implementation of print*), sprint*() to reduce memory footprint	Ave/	
	Semihosting	Implementation of Semihosting GetChar/SendChar	Ave/	
	CMSIS core	CMSIS core for Cortex M3 V 3.01	Ave/	
	B BOOT			
	SH 70xx	READ-OUT	Ave/ -	
	CMSIS Boot	STM32F10x CMSIS Boot Driver	Ave/	
	B PERIPHERAL ST			
project 🕄 👘 🗖 🗖	RCC RCC	STV32F10x Reset and clock control driver	Ave/	
E 🛸 7	CRC	STM32F10x Cyclic redundancy check driver	Ave/	
arpet lest 🔹	PWR	STM32F10x Power control driver	Ave/	
14 test	EKP BKP	STM32F10x Backup registers driver	Ave/	
💽 main.c	GP10	STV 32F10x General-ourpose I/O ports driver	Avg/	
	DG 0	STM32F10x External interrupt/event controller driver	Aver	
	DMA	STV32F10x Direct memory access driver	Aver	
	DAC	STV32F1Cx Digital-to-analog converter driver	Avel	
	RTC	STV32F10x Real-time clock driver	Aver	
	IWDG	STM32F10x Independent watchdog driver	Ave/	
	WW0G	STM32F10x Window watchdog driver	Ave/	
	PSMC	STV32F10x Flexible static memory controller driver	Aver	
	SPI SPI	STV32F10x Serial peripheral interface driver	Aver	
	EC	STV32F10x Inter-integrated circuit driver	Aver	
	DBGVCU	STV32F10x Deoug microcontroller unit driver	Averi	
	PLASH	STM32F10x Flash driver	Ave/	
	TIM	STV32F10x Timer driver	Aver	
	ADC .	STV32F10x Analog-to-digital converter driver	Aver -	
	4	-	×	
	Manufacturers Chips Periphera	s Drivers Others	-	-
🝃 test		🔒 Welcome, songg	yosu!	

만약 I/O를 테스트할려면 GPIO를 선택한다. 그러면 GPIO 에 관련된 것은 자동으로 체크되고, 왼쪽에 프로젝트가 자동으로 생성된다.

🕕 casta (cata c. cast	o Kital El warksaare seaa seid seid aar op			= 2 =	Sant
Bie Bot Wen Brojett	Rath <u>D</u> ecug Seaton <u>H</u> eid				
· · · · ·	1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	🔆 per as re 🚐 e ses			
- cent (1) = 1)	🖡 vielcome 👘 Repository 😳			Direc ()	
Carrier	Step 3 Select Sect Components		2.2	GPIO	
Q IVIII II	- COMMON		τ.	Overview	
Teronera ST	1	Cholementatie minime functione to required to a counter on the	4. ± 1		
0 700 17 4 8 8	Retarbet of the	The emeration of emotion control to require memory forcer re-	4120	free y programmable to modes as fo	2.1
9 2-12 × 7 5 5 .	Eart root ro	Implementation of Seminational SecOrar SecoDram	2.2.1	 Fishing Training, Aug. Provides, Access Training, Construction and Constructions 	
4 CV21 2+++	VIII THE	CVSS towith Come M3 V 5 C1	4.4	Alternate function plusters and Alter	181
	- BOOT			centreme Chickton model til pose	2.4
			1.4	Figure 2 and a second secon	
		Charles and the second s	4.4		272
0.00 00 00	- DEDTRUED M			remediche din ito selects the Etherne	-
Prest To The		CTRACTOR CARD AND A REPORT OF A		menade to pok and, and compare	
		The state of the second second second second second		APIReference	
		 A statistic system for a statistic system for a statistic system. 		GRID Delta	4.
2 ge. (es)		 A state of the CE state of the CE A state of the CE state of the CE			1-2
- 1711		 Statistics (spinor) (spinor) 	t al		55
e crejoné co	7 57	CT021217 Croses interview of a performance of the part		1	56C
2		CNICK Commence and a second of a	1.2	<u>3700 4700 0404 2</u>	
					20
2 mm 1011 0 m				=	-
100012000 - 10001200 - 100012000 - 100012000 - 100012000 - 100012000 - 100012000 - 100012000 - 100012000 - 100012000 - 100012000 - 1000120000 - 100012000 - 10000000 - 10000000000		a salahan salah utan dan salah salah sa	- 2	14	2.5
i statemuzzmä		 Contract the second seco			e r
C 1 (100) 100 3			- 2	3500 011 0	1.3
				3	225
1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1		(2) The second s second second se		25	
		(2) Magnatic MBET D'VET (200) Annual Contemporation (200) ET	2.2	-	÷
T	=	12 Mag-111 Teron Jan	4.2	and the second sec	1
		is manany els obere bis courseles ourse.	2.2. *	a transfer and the second s	10
	Vandrastoren Chipsi Feriorieran Drug	et Chen			
7		👌 welcome song	3/25.		

[그림1.4.5] GPIO 설정

1990 B					

왼쪽에 main.c 를 클릭하면 아래 화면처럼 main 화면이 생성된다.

.

[그림1.4.6] CoIDE main 화면 생성

여기서 코딩하여 넣어도 되지만, 편리한 기능을 사용해 본다. 왼쪽 상단에 Components 아래에 GPIO (with 7 examples) 를 클릭한다. 아래 그림처럼 GPIO Examples 프로그램이 4가지 있다. 이중에서 원하는 프로그램에 근사한지 view 를 클릭하여 보고 add를 클릭하여 프로그램을 자동으로 붙여 넣을 수 있다.

File Edit View Project Flash	Debug Search Help					
* 🏻 🏙 🏙 🌼 訳	😐 🕼 🔲 🛷 👻		Ŧ			
Components	 GPIO Examples 					н
Device (STV 32R103R0)	GPICExample.c	view	<u>add</u>	arhi	26 Nov 2010	
○ C Library (with 1 exar	GPIC_ECD1602	view	<u>ac.</u>		15 Mar 2011 15 Mar 2011	
Peripheral.ST		view	<u>add</u>		30 Jun 2011	
CRCC (with 1 example CPID (with 4 exa					Each Port have 16 pins, each I/O port bit is freely programmabl to modes as follows: Input floating,	
- 25 stm32710x, - stc str32710x, stm32	<pre>GFI0_InttStructur GFI0_InttStructur GFI0_InttStructur GFI0_Intt(GFI0B, While(1) { GFI0_WrieBit(1) for (1=0;i<1000 GFI0_WrieBit(1) for (1=0;i<1000</pre>	<pre>e.GPIO_Speed = e.GPIO_Mode = e.GPIO_Fin = sGPIO_ThitStru eD_FORT,GPIO_P DO0;1); ED_FORT,GPIO_P D00;1);</pre>	<pre>OFFO_Speed_SOMM</pre>	2 : 2 :		Input pull- up, Input pull-down, Analog Input, Output open-drain, Output push-pull, Alternate function push-pull and Alternate
						Arrentiate 1
			} Welcome, rfetc@hani	mail.net!		

[그림1.4.7] CoIDE 프로그램 자동 코딩생성



[그림1.4.8] CoIDE main 프로그램 확인





아래 그림처럼 지정을 한다. 그리고 OK버튼을 클릭한다. (arm-none-eabi-gcc-4 6-20111208.exe 를 설치한 경로이다)

[그림1.4.10] CoIDE 디렉토리 지정

여기서 뒤 장에 나오는 실습에 서브보드 없이 LED를 구동 할려면 컴파일 해서 다 운로드 한 다음 결과를 확인 할 수 있다.

여기서 뒤 장에 나오는 실습에 있는 서브보드에 LED를 구동하기 위해 수정을 한다. Binky() 더블 클릭하여 F3을 누르면 void binky(void) 함수로 이동한다.

[그림1.4.11] CoIDE 프로그램 수정

수정 후 아래 그림처럼 Rebuild 하면 컴파일이 실행된다.

[그림1.4.12] CoIDE 프로그램 컴파일

Test=> Debug =>bin 아래 실행파일(test .hex)을 다운로드 하여 실행한다.

[그림1.4.13] CoIDE 컴파일 결과 확인

1.5 프로그램 다운로드

이절에서는 프로그램 커파일 후 생성 된 파일을 디바이스에 다운로드 방법에 대해 알아본다. 여기서는 Serial (USB), ST-LINK/V2, H-JTAG 3가지 방법을 설명한다.

1.5.1 Serial,USB

[그림 1.5.1] 하드웨어 다운로드설정

[그림 1.5.1] 다운로드에서 1) 시리얼 포트를 사용할 경우는 컴퓨터의 시리얼 포트를 사용할 경우 이다. 2) USB 포트를 사용할 경우는 PL2303 드라이브 프로그램을 설치해야 한다. 만약 이 프로그램이 설치 되어 있으면 설치하지 않아도 된다. USB 프로그램을 다운 받아야 한다. PL2303 제조사인 http://www.prolific.com.tw 에서 프로그램을 다운로드 받을 수 있다. 다운 받아 압축을 푼 후 설치한다. 실행하면 아래 그림이 나온다. Next 를 클릭한다.

[그림 1.5.2] USB 프로그램 설치

실행하면 아래 그림이 나온다. Finish 를 클릭하여 설치가 끝난다.

[그림 1.5.3] USB 프로그램 설치 완료

보드에 USB 커넥터를 연결하고 PC 윈도우 화면의 시작-> 설정->제어판->시스템 ->하드웨어 ->장치관리자 ->포트 (COM 및 LPT) -> Prolific USB-to- Serial Comm Port (COM3)을 확인한다.

[그림 1.5.4] USB 프로그램 설치 확인

Prolific USB-to- Serial Comm Port (COM3) 이 설치 되어 있는데 설치 할 때 COM3 로 항상 나오는 것은 아니다. Com 포트가 이상이 있을 때 다운로드가 안될 때 여기를 꼭 보고 한다. COM3 를 다른 포트로 변경할 때는 Prolific USB-to- Serial Comm Port (COM3) 더블 클릭한다. 포트설정에 들어가 들어간다.

[그림 1.5.5] 포트 설정

아래 [그림 1.5.6] 고급 설정에 들어가 사용하고자 하는 포트를 선택하면 된다. 단 COM1,2 는 사용이 안 된다. 컴퓨터 Bios 에서 COM1,2 사용하기 때문이다. 요즘은 COM1,2 포트가 없는 PC도 있다. 주의하자! USB 로는 COM1,2 는 사용하지 말자. 또, 사용이 안 되는 포트는 현재 이미 사용 중이어서 안 된다.

[그림 1.5.6] 고급 설정

ST홈페이지에 들어가서 Manual 에서 다운로드 프로그램이 있는 UM0462의 파일을 다운받는다.

사이트 가서(Design Resource 로 이동해 아래) 다운로드 프로그램 받기 (아래 그림은 참고*홈페이지 업데이트 를 자주 하므로 실제 화면과 다를 수 있다.)

[그림 1.5.7] ST홈페이지에 UM0462 의 파일

압축을 풀어 Flash_Loader_Demonstrator_v2.6.0_Setup.exe 을 클릭하여 설치 한 다 음 Flash Loder Demo를 클릭한다.

🌧 Flash Loader Demo

[그림 1.5.8] Flash Loder Demo 실행파일

1. 메인보드 S1 전원스위치를 ON 하고, S2 를 DN 에 놓으면 다운로드하기 위해 준비가 되었다. 아래 그림처럼 설정한다. COM 포트에 맞게 설정한다. 그리고 Next 를 한다.

[그림 1.5.9] 환경설정
ARM 보드가 제대로 연결 되면 아래 [그림 1.5.10] 처럼 진행된다. 오른쪽 그림은 연결 된 디바이스에 정보를 표시 해 주고 있다. 이상이 없으면 Next 를 한다.

[그림 1.5.10] 설치

3. 그리고 아래 [그림 1.5.11] 그림처럼 .bin 또는 .hex 파일을 선택한다. 다음 Next 를 한다.

1) Erase 에서 All 은 전체 프로그램 삭제, Selection 는 선택 삭제
 2) Jump to the user program 을 체크하면 선택하면 자동으로 부트 모드에서 프로그램 실행한다. (S2 를 DN 에 놓은 상태에서 실행 가능, 다시 다운로드하기 위해서는 리셋 후 다운로드 가능하다.) Verify after download 는 검사 후 다운로드를 한다.

[그림 1.5.11] 다운로드 옵션

4. [그림 1.5.12]은 프로그램을 다운로드 완료 한 상태이다.

[그림 1.5.12] 다운로드 완료

다운로드 모드에서 실행모드로 전환 한 다음 리셋 버튼을 누르면 실행된다.다시 프로그램을 다운로드를 할려면 리셋 버튼을 누르고 다시 다운로드 하면 된다.

1.5.2 ST-LINK/V2

ST사에서 보급한 STM32F4-DISCOVERY에는 ST-LINK/V2가 내장되어 있다. 이 절에서는 STM32F4-DISCOVERY를 중심으로 기술을 한다. ST-LINK/V2를 사용하여 debugging and programming 을 하기 위해서 보드의 USB 커넥터 CN1을 통해 PC에 STM32F4-DISCOVERY 보드를 연결한다.

STM32F4-DISCOVERY보드에서 ST-LINK/V2는 STM32 devices(*STM8 and STM32*)에 대한 SWD만 지원한다. 시중에 판매되는 ST-LINK/V2는JTAG 지원한다. 또한 ST외 타사의 디바이스는 지원을 하지 않는다

ST 홈페이지에서 자료 받기

Related Tools and Software

Part Number	Description

STSW-LINK003

http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF258167

STSW-LINK004 http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF258168

1.5.2.1. STM32F4DISCOVERY 보드 ST-LINK/V2 설정

Jumper state	Description
둘 다 CN3 점퍼 핀 ON	ST-LINK/V2(board programming)
둘 다 CN3 점퍼 핀 OFF	ST-LINK/V2 (external CN2)

STM32F4DISCOVERY 보드 SWD 핀 번호

Pin	CN2	Designation
1	VDD_TARGET	VDD from application
2	SWCLK	SWD clock (JTCK)
3	GND	Ground
4	SWDIO	SWD data input/output (JTMS)
5	NRST	RESET of target MCU
6	SWO	Reserved (JTDO)

Pin no.	ST-LINK/V2 connector (CN3)	ST-LINK/V2 function	Target connection (SWD)	Target connection (JTAG)
1 2	VAPP	Target VCC	MCU VDD(1)	MCU VDD(1)
3	TRST	JTAG TRST	GND(2)	JNTRST
4	GND	GND	GND(3)	GND(3)
5	TDI	JTAG TDO	GND(2)	JTDI
6	GND	GND	GND(3)	GND(3)
7	TMS_SWDIO	JTAG TMS, SW IO	SWDIO	JTMS
8	GND	GND	GND(3)	GND(3)
9	TCK_SWCLK	JTAG TCK, SW CLK	SWCLK	JTCK
10	GND	GND	GND(3)	GND(3)
11	NC	NC	NC	NC
12	GND	GND	GND(3)	GND(3)
13	TDO_SWO	JTAG TDI, SWO	TRACESWO(4)	JTDO
14	GND	GND	GND(3)	GND(3)
15	NRST	NRST	NRST	NRST
16	GND	GND	GND(3)	GND(3)
17	NC	NC	NC	NC
18	GND	GND	GND(3)	GND(3)
19	VDD	VDD (3.3V)	NC	NC
20	GND	GND	GND(3)	GND(3)

아래는 일반적인 JTAG 기능과 ST-LINK/V2 와 비교한 것이다.

1. The power supply from the application board is connected to the ST-LINK/V2 debugging and programming

board to ensure signal compatibility between both boards.

2. Connect to GND for noise reduction on the ribbon

3. At least one of this pin must be connected to the ground for correct behavior (connecting all of them is recommended)

4. Optional: for Serial Wire Viewer (SWV) trace

1.5.2.2 ST-LINK/V2 사용법(컴파일 내)

컴파일러 Tool 에서 다운로드 할 경우 아래 버전 이상에서만 지원이 가능하다. ST-LINK/V2 와 STM32F4 디바이스가 최근에 나왔기 때문이다.

Third party	Toolchain	Version
Atollic	TrueSTUDIO	2.1
IAR	EWARM	6.20
Keil	MDK-ARM	4.20
TASKING	VX-toolset for ARM Cortex-M	4.0.1

ST-LINK/V2 드라이버를 설치가 되어 있어야 한다. keil 프로그램을 실행하고 Alt+F7 를 눌러 아래 화면의 Debug 로 들어간다.

```
      Octions for Target Target 11
      User
      C/C++
      Asm
      Linker
      Debug Utilities

      Use Sinuator
      Sectings
      • Lise: ST-Link Debug Utilities
      • Sectings

      Unit Speed to RealTime
      • Loso Application at Statuo
      • Sectings
      • Loso Application at Statuo
      • Sectings

      • Loso Application Fail
      • Coord Application at Statuo
      • Function an ()
      • Loso Application at Statuo
      • Run to man ()

      • Loso Application Fail
      • Coord Application Fail
      • Loso Application at Statuo
      • Run to man ()

      • Loso Application Fail
      • Too pox
      • Loso Application Fail
      • Loso Application Fail
      • Run to man ()

      • Loso Application Fail
      • Too pox
      • Loso Application Fail
      • Run to man ()
      • Run to man ()

      • Sectore Debug Sees on Sectings
      • Eleastoo mail
      • Too pox
      • Manoy Debug
      • Too pox

      • Variony Discley
      • Variony Discley
      • Variony Discley
      • Variony Discley
      • Variony Discley

      Daug Dills
      Farametan
      Section Coll
      Farametan
      Section Coll
      • Very

      Daug Dills
      Farametan
      Section Coll
      Farametan
      Section Coll
      • Section Coll

      Daug Dills
      <t
```

- STM32F4-DISCOVERY 보드를 사용할 경우 Flash Download 화면에서 Add를 클릭하여STM32F4x Flash를 선택한다.

그러면 아래 그림처럼 Programming Algorithm 에 디바이스가 선택된 것이 보인다.

STM32F4-DISCOVERY보드의 ST-LINK 로 다운로드 하기

Jumper state	Description
둘 다 CN3 점퍼 핀 OFF	ST-LINK/V2 (external CN2)

STM32F4DISCOVERY 보드 SWD 핀 번호와 RE, RC 보드 연결

Pin	CN2	RE, RC 보드
1	VDD_TARGET	1-VCC
2	SWCLK	5-TCK
3	GND	6-GND
4	SWDIO	4-TMS
5	NRST	8-/RST
6	SWO	7-TDO

- Stm32F103RE 보드 다운로드 하기 전에 S2 스위치를 EX 에 위치에 놓고 한다. 다운로드 후 리셋한다.

Description	Flash Size	Device Type	Orgin	
S 1/3x 84kB Flash		On-onio Fiash	MDK Core	
3N32F700 32kB User R01/	32k	On-onio Flash	MDK Core	
3N32F710 18kB User ROM	18k	On-on p Flash	VDK Core	
3N32F728 3kB User ROM		On-on p Flash	VDK Core	
ST1/32F05x Flash		On-onio Flash	7 D K Core	
ST1/32F3xx Flash Options	18B	On-onio Flash	VDK Core	
3T1/32F10x XLidensity Flash	17	On-onio Flash	7 D K Core	
3T1/32F10x Med-density Fash (123k	On-onio Flash	VDK Core	
ST1/32F10x Low-density Flash	18k	On-onio Flash	VDK Core	
071000740-0	050.	0	215.7.0	
31.7.32FTEX Connect Vity Linux STURSER & CONSERVED IN STURSER & C	2086	Unitor o Hash	V DIN Core	
01732F19X720F64/6F1F8	57	balinash bh	V Drk Lore	
51732-19X Hash Uptons		Unionio Hash	/ DrK Lore	
51 / 32+200 + ash	17	Onkon o Hash	/ D.K. Core	
6T1/32E2oc Flash Options	18B	On-onio Flash	VD-K Core	
STV32F2xx Fash OTP	523B	Onionio Flash	MDK Spre	

- Stm32F103RC 보드 다운로드 하기 전에 S2 스위치를 EX 에 위치에 놓고 한다. 다운로드 후 리셋한다. Debug 화면에서 Port에서 SW를 선택하면 SW Device 화면에 아래 그림처럼 Device가 인식된 것 알 수 있다.

46

지금까지 ST-Link 설정이 완료되었다. 아래 LOAD 를 클릭하면 내부 프로그램을 지우고 프로그램을 다운로드 한다.

1.5.2.2 ST-LINK/V2 사용법(STM32 ST-LINK Utility)

keil 컴파일러 에서 다운로드가 아닌 다운로드 전용 프로그램으로 다운로드 방법을 알아본다. 오직 프로그램을 지우고, 다운로드하는 전용 프로그램이다. <u>http://www.st.com/internet/evalboard/product/251168.jsp</u> 에 들어가서 아래 프로그램을 설치한다.

STM32 ST-LINK Utility
 ST-LINK/V2 USB driver for Windows 7, Vista and XP

st-link v2 usbdriver.exe 드라이버를 설치해야 장치관리자에 그림처럼 등록이 된다.

[그림 1.5.13] 장치관리자 등록

그리고 바탕화면에 프로그램을 실행한다.

[그림 1.5.14] 바탕화면 실행 파일

STM32 ST-LINK utility 2.3.0 을 설치하였는데 2.2.5 이하 버전은 STM32F4-Discovery 의 CPU 지원이 안되기 때문에 그 이상 버전을 설치한다. ST 홈페이지에는 2.3.0 을 제공한다.

아래 그림은 설치 후 Help => About 을 클릭하면 나온다.

[그림 1.5.15] utility 2.3.0 버전

아래 메뉴에서 Target => Settings 들어가 클릭하거나, 아래 그림처럼 Settings 그림을 클릭한다.

[그림 1.5.16] 실행화면

아래그림에서 SWD 체크 하고 OK 를 클릭한다.

[그림 1.5.17] Settings 화면

아래[그림 1.5.18]처럼 나오면 정상이다. 아래 그림 대신 error 창에 "No Target connected" 문구가 나오면 연결이 안된 상태이다. 이런 경우는 장치관리자에 프로그램 이 제대로 설치되지 않을 때는 프로그램을 다시 설치한다. 또는 케이블이 불량이거나, 하드 웨어 설정불량 등을 알 수 있다.

[그림 1.5.18] 장치인식

메뉴에서 Target를 클릭한다.

Targ	et ST-LINK Help	
	Connect	
	Disconnect	CTRL+D
	Erase Chip	CTRL+E
	Erase Bank1	
	Erase Bank2	
	Erase Sectors	
	Program	
	Program & Verify	CTRL+P
	Blank Check	
	Compare with file	
	Option Bytes	CTRL+B
	MCU Core	
	Automatic Mode	
	Settings	CTRL+S

[그림 1.5.19] 다운로드 주 화면

Program.. 을 클릭하여 다운로드를 한다.

[그림 1.5.20] 다운로드 화면

ST-LINK/V2 사용하여 다운로드

Pin no.	ST-LINK/V2 connector (CN3)	ST-LINK/V2 function	RE, RC 보드 (SWD)	RE, RC 보드 (JTAG)
1 2	VAPP	Target VCC	1-VCC	1-VCC
3	TRST	JTAG TRST	GND	2-TRS
4	GND	GND	GND	GND
5	TDI	JTAG TDO	GND	3-TDI
6	GND	GND	GND	GND
7	TMS_SWDIO	JTAG TMS, SW IO	4-TMS	4-TMS
8	GND	GND	GND	GND
9	TCK_SWCLK	JTAG TCK, SW CLK	5-TCK	5-TCK
10	GND	GND	GND	GND
11	NC	NC	NC	NC
12	GND	GND	GND	GND
13	TDO_SWO	JTAG TDI, SWO	7-TDO	7-TDO
14	GND	GND	GND	GND
15	NRST	NRST	8-/RST	8-/RST
16	GND	GND	GND	GND
17	NC	NC	NC	NC
18	GND	GND	GND	GND
19	VDD	VDD (3.3V)	NC	NC
20	GND	GND	GND	GND

아래는 ST-LINK/V2 와 RE, RC 보드 연결 핀이다..

1.5.3 H-JTAG 패럿포트



[그림 1.5.20] 패럿포트 실물사진

H-JTAG (패럿포트용) 제품은 http://www.hjtag.com 에서 지원하는 하드웨어와 응용프로그램을 무상으로 지원한다. 요즘 패럿포트가 없기 때문에 권장하지 않는다.

H-JTAG 의 사용법은 MULTI-ICE 제품과 유사하며 SDT2.51, ADS1.2, REALVIEW(KEIL, RDS) and IAR 등과 같은 대부분의 인기 있는 개발 환경에서 ARM7/ARM9/Cortex-M3 코어의 디버깅 및 플래시 프로그램을 할 수 있다.

H-jtag 사용하기

프로그램을 실행한다.

http://www.hjtag.com/download.html 사이트에 들어가 H-JTAG 최신버전을 다운받아 설치한다. 무료 공개 소프트웨어이다. ARM 보드를 연결하고 전원을 인가하고 아래 그림처럼 H-JTAG 를 클릭하여



[그림 1.5.21] H-JTAG 실행 파일

화면이 나오면 환경 설정이 안되어 있기 때문이다.

a		7	
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	UNKNOWN		
	0x00000000		
and the second s			
Boody		1	 191

메뉴의 Settings 에서



[그림 1.5.23] H-JTAG 포트 설정

tag Selection	User De	fined Pi	n Assig	nment -	E.	
Wiggler (Predefined)	TMS	Pin3	D1	•		
 User Defined 	тск	Pin4	D2	•		LPT Port Setting
Reset Signal Output	TDI	Pin5	D3	•		- Port Address
nTRST output inverted	TDO	Pin10) Ack	•		€ LP1 - 0x378
 nSRST output inverted 	oTRST	NO T	AP DC			C LP2 - 0x278
CK Control		11101	01.113			CLPX - JOCE44
CK Speed : MAX / 1 _	nSRST	Pin7	D5	-		V Port Testing
OK	Cana	-				OK Cance

[그림 1.5.24] H-JTAG 핀 및 포트 설정

여기까지 설정하면 [그림 1.5.18]처럼 H-JTAG 디바이스 인식해 ARM 코아 를 디텍터 한다.



STM32F103F8 인경우 메뉴의 Settings 에서 TAP Configuration 에서 아래 그림처럼 설정한다.

TDI >>	BYPASS	>> AR	M >>	BYPASS	>> TDO
AP Num:	1 +	1		0 ÷	l
Reg Len:	5 ÷	Auto	-	0 ÷	ļ

[그림 1.5.26] TAP Configuration 설정

그리고 메뉴의 Flasher 에서 Start H-Flasher 에서



[그림 1.5.27] H-Flasher 실행파일

디바이스에 맞게 설정한다. 여기서는 STM32F103F8 일 때이다. Program Wizard 에서 1. Flash Selection 에서 STM32F103F8 사용하므로 STM32F103x8 을 선택한다.

Program Wizard Flash Selection Configuration Init Scripts Pgm Options Programming H-Flasher Help	 Flash Selection STM32F101X8 STM32F101X8 STM32F101XB STM32F101XC STM32F101XC STM32F101XC STM32F101XC STM32F101XC STM32F102X4 STM32F102X4 STM32F102X6 STM32F102X6 STM32F102X8 STM32F103X6 	
--	---	--

5. Programming 에서 체크를 하면 아래그림 처럼 Flash, Target 에 디스플레이 된다.

w Load Save Save	a As Uptions	Exit About		
Program Wizard	>> Prog	ramming - STM32F103X8		
Flash Selection Configuration	Flash: Target:	STM32F103X8 0x00000040 CORTEX-M3 Little-Endian		Check
Init Scripts Pgm Options	Type:	Plain Binary Format	•	Program
Programming	Dat Addr:	Flash Base Address	-	Verify
👎 H-Flasher Help	Src File:	[ī	
	From:	Entire Chip	•	Erase
	To:	Entire Chip	•	Blank
	Address:	Size:		Read

[그림 1.5.29] Programming

제대로 설정되지 않으면 아래 그림처럼 된다.

rogram Wizaı	d >> Pro	gramming - STM32F1	03×8	
Flash Selection	n Flash: Target:			Check
Init Scrid	asher			
Progra Err ple H-Flas	or: Can't halt tar ase reduce the	get and make it enter DE TCK speed and try agair	BUG state, For USI 1.	3 H-JTAG,
	From:	Entire Chip	•	Erase
	To:	Entire Chip	•	Blank
		a		

[그림 1.5.30] 설정이 안된 경우

마지막으로 Type, Dst Addr 을 설정하고 Src File: 에서 다운로드할 파일을 설정해 다운로드하면 된다.

1.6 프로그램 시뮬레이션

ARM 컴파일에는 여러 종류가 있으나, Keil 사의 RealView 에는 하드웨어가 없어도 미리 결과를 알수 있는 시뮬레이션이 있어서 편리하다. 여기서는 컴파일 에러 없이 된 후 가능하다.[그림1.6.1] 처럼 왼쪽 Project 아래 Test 를 클릭하고 Option for Target 'Test'... 를 선택한다.

[그림1.6.1] Option 설정

[그림1.6.2] 아래 그림처럼 Use Simulator 가 체크되어 있어야 시뮬레이션을 할 수 있다.

[그림1.6.2] Simulator 체크

그리고 아래 [그림1.6.3] 처럼 메뉴 바의 Debug 아래 툴을 선택하거나

[그림1.6.3] Simulator Debug 선택 1 [그림1.6.4] 그림 도구 바의 [▲]을 선택한다.

[그림1.6.4] Simulator Debug 선택 2

그림 도구 바의 💽 Logic Analyzer 을 선택하고 ^{Setup} 화면을 클릭하면 아래그 림[그림1.6.5] 처럼 화면이 뜬다. 여기서 🛄 클릭하여 출력 포트 PORTB.8 을 쓰 고 창을 닫는다. [그림1.6.5] 포트 입력

시뮬레이션 결과를 보기 위해 🔳 클릭 또는 Run(F5)을 하면 [그림1.6.6]와 같이 파 형 결과를 볼 수 있다. 파형을 전체 볼 때는 🎑 을 클릭하고, 리셋을 할 때 🕅 클릭하고, 중지할때 🥙 클릭하면 된다.

[그림1.6.6] 파형 결과

STM32F103

[그림1.6.8] 체크박스로 본 결과

[그림1.6.7] 포트 설정

아래 [그림1.6.8]처럼 포트 PORTB.8 이 체크 상태를 반복하는 것을 알 수 있다.

그리고 또 다른 결과 보는 법은 아래 [그림1.6.7]의 포트 설정설정으로 들어간다.

실습편에 있는 2_GPIO_LED 를 통해 포트 2개를 시뮬레이션 해 본다. 아래 그림 전 까지는 앞 전에 했던 것과 동일하다. 아래 [그림1.6.7]에서 PORTB.1과 PORTB.8 을 쓰고 창을 닫고 실행한다.

[그림1.6.7] 한 개 이상 포트 설정

아래 [그림1.6.8]처럼 포트 PORTB.1과 PORTB.8 이 반전 상태를 알 수 있다.

[그림1.6.8] 포트 2개 파형 결과

이번에는 USART 통신 프로그램을 시리얼 포트로 문자 전송하는 것을 시뮬레이션 하는 과정이다.

예제 프로그램 4_UASRT, 4_RCC_UASRT, 4_SIZEOF_USART 등을 실행 해 보자

[그림1.6.9] UART 시뮬레이션 설정

[그림1.6.9] 상단 오른쪽은 1. 디버그 시작과 끝을 할 때 사용하고, 2. UART 선택한 다. 3. 시뮬레이션 결과를 실행 하기 위해 클릭하고, 4. 프로그램을 작성한 것을 출력 해 볼 수 있다. 5. 리셋을 클릭해 다시 실행된 결과를 볼 수 있다. 지금까지 테스트 해 본 결과 하드 디버깅도 편하고 장비에 다운로드 안하고도 미리 알 수 있어 개발 에 편리하다.

제2장 하드웨어 구성

Main Board 보드와 Sub Board로 나누어져 있다. 별도로 따로 사용해도 된다.

2.1 Main Board

[그림2.1.1] 메인보드 전체 회로도이다.

[그림2.1.2] 메인보드 에서 왼쪽은 USB-B/Female 라이트 앵글(DS 1099-W) 타입이고, 오른쪽 Mini-USB SMT(5pin)-AB 타입이다. 둘 중하나 장착하게 되어 있다. Cortex-M3 의 STM32F103 계열의 64핀 LQFP 타입을 중심으로 구성되어있다. 보드 사이즈는 78x58 mm 로 되어있다.

[그림2.1.2] 메인보드

CPU(STM32F103RCT6, RET6) 보드

1) CPU 부

ST사 Cortex-M3의 STM32F103 계열을 사용하였다. PCB 에 핀 수 64pin이 호환 가능한. LQFP 타입이다. 위 PCB 보드에 가능한 STM32F103 계열 STM32F103R8T6, STM32F103RCT6, STM32F103RET6이다. 여기서는 8MHz 크 리스털을 사용하였다.

STM32 디바이스 모델로 사양을 알아보자.

STM32 => ARM-based 32-bit microcontroller

F => General Purpose

103 => Sub Family Number

R,V,Z => R = 64pin, V = 100pin, Z = 144 pin;

C, D, E => C = 256Kbyte, D = 384 Kbyte, E = 512 Kbyte

H,T => H = BGA, T = LQFP

6,7 => 온도 범위 <mark>6 = -40~85 ℃</mark>, 7= -40~105 ℃

	Low-dens	ity devices	Medium-den	isity devices	Hig	h-density dev	ices	
Pinout	16 KB Flash	32 KB Flash ⁽¹⁾	64 KB Flash	128 KB Flash	256 KB Flash	384 KB Flash	512 KB Flash	
	6 KB RAM 10 KB RAM		20 KB RAM	20 KB RAM	48 or 64 KB ⁽²⁾ RAM	64 KB RAM	64 KB RAM	
144					5 × USARTs			
100		3 × USABTs			14 × 16-bit timers, 2 × basic timers 13 × SPIs, 2 × I ² Ss, 2 × I2Cs			
64	2 x USARTs 2 x 16-bit timers		3×16 -bit timers $2 \times SPIs$, $2 \times I^2Cs$, USB, CAN, $1 \times PWM$ timer		USB, CAN, 2 × PWM timers 3 × ADCs, 2 × DACs, 1 × SDIO FSMC (100- and 144-pin packages ⁽³⁾)			
48	CAN, 1 × P	WM timer	2 × ADCs		STM32		STM32	
36	2 × ADCs				RCT6		RET6	

STM32F103xx family

1. For orderable part numbers that do not show the A internal code after the temperature range code (6 or 7), the reference datasheet for electrical characteristics is that of the STM32F103x8/B medium-density devices.

2. 64 KB RAM for 256 KB Flash are available on devices delivered in CSP packages only.

3. Ports F and G are not available in devices delivered in 100-pin packages.

[그림2.1.2] STM32F103 계열

- Core: ARM 32-bit CortexTM-M3 CPU
 - **72 MHz maximum frequency**, 1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1) performance at 0 wait state memory access
 - Single-cycle multiplication and hardware division
- Memories
 - STM32F103RCT6 (256 Kbytes), STM32F103RCT6(512 Kbytes) Flash memory
 - 64 Kbytes of SRAM
- Clock, reset and supply management
 - 2.0 ~ 3.6 V application supply and I/Os
 - POR, PDR, and programmable voltage detector (PVD)
 - o 4-to-16 MHz crystal 또는 oscillator
 - Internal 8 MHz factory-trimmed RC
 - Internal 40 kHz RC with calibration
 - 32 kHz oscillator for RTC with calibration
- Low power
 - Sleep, Stop and Standby modes
 - VBAT supply for RTC and backup registers
 - 3×12 -bit, 1 µs A/D converters (up to 21 channels)
 - Conversion range: 0 to 3.6 V
 - Triple-sample and hold capability

- Temperature sensor
- 2×12 -bit D/A converters
- DMA: 12-channel DMA controller
 - Supported peripherals: timers, ADCs, DAC, SDIO, I2Ss, SPIs, I2Cs and USARTs
- Debug mode
 - Serial wire debug (SWD) & JTAG interfaces
 - Cortex-M3 Embedded Trace Macrocell[™]
- Up to 112 fast I/O ports
 - 51/80/112 I/Os, all mappable on 16 external interrupt vectors and almost all 5
 V-tolerant
- Up to 11 timers
 - Up to four 16-bit timers, each with up to 4 IC/OC/PWM or pulse counter and quadrature (incremental) encoder input
 - \circ 2 × 16-bit motor control PWM timers with dead-time generation and emergency stop
 - \circ 2 × watchdog timers (Independent and Window)
 - SysTick timer: a 24-bit downcounter
 - \circ 2 × 16-bit basic timers to drive the DAC
- Up to 13 communication interfaces
 - Up to $2 \times I2C$ interfaces (SMBus/PMBus)
 - Up to 5 USARTs (ISO 7816 interface, LIN, IrDA capability, modem control)
 - Up to 3 SPIs (18 Mbit/s), 2 with I2S interface multiplexed
 - CAN interface (2.0B Active)
 - USB 2.0 full speed interface
 - SDIO interface
- CRC calculation unit, 96-bit unique ID

2) Boot Mode 부

Boot modes
Depending on the Boot configuration. Embedded Flash
Memory, System Memory or Embedded SRAM Memory
is aliased at @0×00

		User Flash	Jser Flash is selected as
×	a		poot space
σ	1	SystemMemory	SystemMemory is selected as boot space
1	1	Embedded SRAM	Embedded SRAM is selected as poot space

SystemMemory: contains the Boot bader used to re-program the FLASH through USART.

[그림2.1.3] BOOT 모드

[그림2.1.3]은 보드 S2 에 EX 는 User Flash 로 다운로드 후 실행할 때 이고, DN은 System Memory로 CPU 내장 ROM으로 부트의 부트로 UART 를 통해 프로그램 다운 로드 할 때 여기에 위치하고 다운로드를 한다. 아래 그림은 BOOT0으로 스위치 S2 를 왼쪽에 위치하면 다운로드 한 프로그램을 실행하고 오른쪽으로 위치하면 프로그 램을 다운로드 한다. PB2 에 연결되어 있는 BOOT1은 10K 저항이 GND에 연결되어 있다. 3) 전원부



[그림2.1.4] 전원 회로

J9 커넥터의 보드 입력전압(아답터)은 일반적으로 5V 전원(500mA이상)을 사용한다. CPU전원이 3.3V 이므로 LDO 레귤레이터 3.3V인 LM1117 800mA사용하였다. 10uF 용도는 전원주변에 전원이 흔들리는 현상, 즉 리플을 제거 하기 위한 것이고, 104(0.1uF)는 디커플링 커패시터(Decoupling Capacirtor) 으로 여러 개의 스위칭 소자 (논리소자)가 동시에 스위칭을 하면 순간적으로 많은 전류가 흘러 전원 전압이 떨 어지는 현상이 발생합니다. 이 것을 방지하기 위해 각 IC의 전원과 그라운드에 커 패시터를 달아주는 노이즈 제거용으로 많이 사용한다. 보드 입력전압은 일반적으 로 5V 전원(500mA이상)을 사용한다. 단, USB 전원을 사용시 USB 용량이 최대 500mA 까지 사용할 수 있다.

아래 4가지 방법 중 한가지를 선택한다. ①별도의 5V 아답터 전원(1A이상)을 사용하여 J9에 연결한다. 서브보드의 J12의 5V헤더핀을 제거한다. 그렇지 않으면 USB 전원과 충돌한다. ②PC 의 USB 를 J2 에 연결하여 USB 전원 사용한다. ③다운로드용 USB232 사용하여 J2에 연결하여 전원을 사용하고 J6에 연결하여 또 는 통신을 한다. (시그널테크에서 있는 USB232 제품) ④TFT서브보드에는 USB232가 있어 전원과 통신을 할 수 있다.



[그림2.1.5]은 D1 의 LED 를 통해 전원 인가 되어있다. 여기에 사용한 저항 값을 계 산해 보자.LED 일반적으로 전류는 9mA 이고,LED에 거는 전압, 정격전압 2V 이다. 오옴의 법칙에 **R=V** / I

5V 일 때 5V - 2V / 9 mA =333.3333 일반적으로 330Ω 저항을 사용한다. 저항은 계 산값의 근사치 사용. 3.3V 일 때 3.3V - 2V / 9 mA =133.3333 일반적으로 120Ω 저항을 사용한다. 실제 120 Ω 연결하면 너무 밝다. 여기서는 3.3V 이므로 120Ω 사 용해야 하나 필요한 전류만 주기 위해 470 Ω 저항을 사용했다.

4) USB 부



[그림 2.1.6] USB 회로도

J2에 사용할 수 있는 USB 커넥터는 Mini-USB SMT(5pin)-AB 타입 또는 USB-B/Female 라이트 앵글(DS 1099-W) 타입 2 종류 중 한가지로 되어 있다. 23 페이지에 그림을 보면 알 수 있다. USB 포트로부터 전원을 공급받아 사용 할 수 도 있고, 마우스, 조이스틱, 저장 매체 등 프로그램에 따라 각종 기능을 사용한다. PA11(D-), PA12(D+) 두 핀과 제어 핀 PB10을 사용했다. (PA12에 R8에 1.5K 풀 업을 하면 프로 그램에 상관없이 풀 스피드로 잡혀있고, R8을 제거하고 R18에 PA12와 PB10에 1.5K 를 연결하고, PB10을 HIGH를 주어 인식하는데 사용, hw_config.c 에서 void USB Cable Config (FunctionalState NewState) 연결 함수)

USB Full Speed Device 동작은 PA12(D+)1.5K 풀 업을 하고, USB Low Speed Device 동 작은 PA11(D-)1.5K 풀 업을 한다. 아래 [그림 2.1.7]을 참고하면 이해하기 쉬울 것 같다. PB10을 사용하지 바로 풀 업을 사용해도 된다.



5) Reset 부

장비를 초기화 할 때 리셋 버튼을 누른다. 아래 [그림 2.1.8] Reset 회로를 보면 평상시에는 High 에서 low 로 떨어질 때이다.



[그림 2.1.8] Reset 회로

6) RS232 부

USART 통신 프로그램으로 PC 와 통신을 한다. 메인보드의 S2 스위치를 DN 으로 놓으면 프로그램 다운로드 할 때 쓰이고, 평상시는 EX(실행)으로 위치해 놓고 통신 포트로 사용한다.

(1) PC의 시리얼포트 연결 방법



[그림 2.1.9] USART 통신 회로도

통신포트단자로 USART1, USART2를 사용할 수 있다. Main 보드 제품 출하 시는 USART1 만 가능 하다. USART1는 PA9(TX0), PA10(RX0) 에 연결 되어 있으며, USART2는 PA2(TX1), PA3(RX1) 에 연결 되어 있다., 통신포트로 사용시는 아래그림 처럼 저항을 **0**Ω 을 오른쪽으로 위치하고, 커넥터 J7을 사용하면 된다.

위치	왼쪽	오른쪽
R1, R9	I/O	USART1
R7,R12	I/O	USART2

J6 의 TX0, RX0, GND 를 PC 의 시리얼포트의 D-SUB 9핀 커넥터 2번, 3번, 5번 순서대로 연결한다.



[그림 2.1.10] 시리얼 포트로 연결는 방법

(2) PC의 USB 포트 연결 방법

USB 와 RS-232신호를 변환을 장치를 이용하여 사용한다. 메인보드에서 저항 R1, R9 는 오른쪽에 위치한다.



[그림 2.1.11] USB 포트를 연결하는 방법

ARM 에서 TTL 신호를 RS232 로 변환 해 주는 IC Device 로 MAX232 는 전원이 5V 일 때, MAX3232 는 3.3V 일 때 사용한다. MAX 는 제조사 이므로 다른 동일 디 바이스도 무관하다. 여기서는 사용하고 있는 Device 는 STM32F103 제조사인 ST 의 ST3232 를 사용하였다.

(3) TFT 서브보드 이용 방법

STM32F103 포트에서 바로 PLX2303 으로 연결되어 USB 통신을 한다. 메인보드와 서브보드 같이 사용시는 TFT**서브 보드를 이용해 USB 포트로 다운로드 할 경우 0** Ω 저항을 모두 왼쪽에 배치 된다. 저항설정은 아래그림처럼 왼쪽으로 0오옴이 배치 된다. ARM 보드와 TFT 서브보드 연결 되어 있는데 이중에서 서브보드 J12에 USB

전원이 메인보드에 연결되어 전원을 공급하고, 서브보드 J14를 통해 통신 및 다운로 드 할 수 있게 되어 있다.



[그림 2.1.12] TFT 서브보드를 이용하는 방법

7) JTAG

JTAG(Joint Test Action Group)는 시스템 개발 시에 사용하는 디버깅 장비이다. JTAG의 작동 방식은 칩 내부에 Boundary Cell을 만들어 이것이 외부의 핀과 일대 일로 연결 되어, 프로세서가 할 수 있는 동작을 중간의 Cell을 통해 인위적으로 수행할 수 있 도록 하는 것이다. 이런 방식으로 JTAG은 다양한 하드웨어의 테스트나 연결 상태등 을 체크할 수 있다.

JTAG 인터페이스는 다음과 같은 핀으로 칩 안에 구성된다.

1.TDI (데이터 입력) : Test하기 위한 데이터 신호. TMS에 의해 전이된 TAP state에 따라, TDI가 command/data 가 결정됨

2.TDO (데이터 출력): Test한 결과를 외부에서 모니터링 하기 위한 pin, 이 역시 TAP state에 따라 address/data가 될 수 있음.

3.TCK (클럭): Test clock

4.TMS (모드): Test Mode 전환하기 위한 제어 신호

5.TRST (리셋)

1	2	3	4	5	6	7	8
VCC	TRST	TDI	TMS	TCK	GND	TDO	/RST
VCC	PB4	PA15	PA13	PA14	GND	PB3	/RST

여기서 위의 2(TRST), 3(TDI)핀을 제외하고, 사용하면 SWD 으로 동작한다. ST-Link 사용시 연결하면 개발 시 편리하다.



[그림 2.1.13] JTAG 연결 핀

JTAG	SWD(최근)	10pts(ARM JTAG/SWD	20pts (old ARM JTAG/SWD)	24 pts(RLink3)
GND	GND	3,5,9	4,6,8,10,12,14,16,18,20	3,4,10,17,19,21,22
VCC **	VCC **	1	1,2	1
TRST*	TRST*	-	3 *	6*
TDI	-	8	5	8
TMS	SWDIO	2	7	12
ТСК	SWDCLK	4	9	13
RTCK	-	-	11	5
TDO	-	6	13	15
RST*	RST*	10*	15 *	11*
DBGRQ	-	-	(17) do not connect	9
DBGACK	-	_	19	16
-	-	-	_	7, 14

아래는 일반적인 JTAG/SWD connectors 이다.

RST and TRST are two different signals. They MUST NOT be connected to each other! RST (also sometimes called NRST) is required for all devices.

TRST (also sometimes called nTRST, JTRST, nJTRST or JNTRST) is required for uPSD and PPC devices, and for most ARM devices.

You MUST connect these two signals from RLink to the target CPU if they are available.

8) I/O 부

POARTA, POARTB, POARTC 를 사용 할 수 있게 커넥터로 구성되어 있다.
J3 커넥터 POARTA

GND	PA1	PA3	PA5	PA7	PA9	PA11	PA13	PA15
2	4	6	8	10	12	14	16	18
1	3	5	7	9	11	13	15	17
3.3V	PA0	PA2	PA4	PA6	PA8	PA10	PA12	PA14

J4 커넥터 POARTB

GND	PB1	PB3	PB5	PB7	PB9	PB11	PB13	PB15
2	4	6	8	10	12	14	16	18
1	3	5	7	9	11	13	15	17
3.3V	PB0	PB2	PB4	PB6	PB8	PB10	PB12	PB14

J5 커넥터 POARTC

GND	PC1	PC3	PC5	PC7	PC9	PC11	PC13	PC15
2	4	6	8	10	12	14	16	18
1	3	5	7	9	11	13	15	17
3.3V	PC0	PC2	PC4	PC6	PC8	PC10	PC12	PC14

2.2 Sub Board

STM32F103 테스트보드로 LED, AD, SW, TFT LCD, RTC, SD Card, 카메라를 테스 트 할 수 있게 구성되어 있다.

[그림 2.2.1] 서브 보드 실물



[그림 2.2.2] 서브 보드 회로도 (USB 회로도)

위그림은 PL-2302X 회로도이고, PL-2303TA 인 경우 칩만 교체해도 된다. Data sheet 대로 할려면 R36, R34 사용하지 않고 0오옴처리, R35는 제거한다. PL-2303TA 핀 8,24번핀은 연결하지 않는다.



[그림 2.2.3] 서브보드 회로도

1) 테스트 보드 (LED, ADC, SW)



[그림 2.2.4] LED, ADC, SW 회로도

PB1 은 LED1에 PB8 은 LED0 에 연결되어 있고, PB1, PB8 이 0 (LOW) 일 때 LED ON 상태이다. PB0 은 ADC0 연결되어 있고, AD 변환을 테스트 할 수 있다. [그림 2.2.5] 처럼 SW2(ITS-1500S 모델) 는 PB11=>SW-1, PB12=>SW-2, PB13=>SW-3, PB14=>SW-4, PB15=>SW-5 로 연결되어 있으며, 풀 업 상태이며, 스위치 5개가 연결 되어 있다.

SW2(ITS-1500S 모델) 일명 조이스틱 스위치라고도 한다. JoyStickMouse 이라는 예 제 프로그램을 다운로드 하면, 조이스틱 역할을 한다. PC 모니터의 마우스에 위치 한 커서가 이 조이스틱스위치를 통해 상하좌우 움직인다.



[그림 2.2.5] 조이스틱 스위치

SW1는 PB10 연결되어 있으며, 스위치 역할을 하거나, USB 의 연결을 끊었다, 붙였 다 하는 USB 인식하는데 사용하기도 한다. 현재는 SW 로는 사용하지 않고 USB 컨트롤 핀으로 쓰고 있다.

2) OV7670 부

OV7670 카메라 회로도 아래 [그림 2.2.6-1]과 [그림 2.2.6-2]가 있는데, 카메라 모듈 주변 회로도 1,2 두 가지 프로그램을 사용한다. 용도에 맞게 한가지를 선택한다. [그 림 2.2.6-3] 카메라 모듈 주변 회로도 3 는 둘 중 한가지를 사용하도록 회로도, PCB 에 되어 있다.

STM32F103





[그림 2.2.6-2] 카메라 모듈 주변 회로도 2



[그림 2.2.6-3] 카메라 모듈 주변 회로도 3

PA8	PA13	PA14	PA15	PC10	PC11	PC12	PC13
XCLK	FIFO_RD	FIFO_RRST	FIFO_WRST	7670_VSYNC	7670_HREF	SCCB_SID	SCCB_SIC

OV7670 카메라 연결될 CPU 핀 (데이터 핀은 AL422AL 에서 연결)

OV7670스펙

Act	ive Array Size	640 x 480			
	Digital Core	1.8VDC <u>+</u> 10%			
Power Supply	Analog	2.45V to 3.0V			
	1/0	1.7∨ to 3.0∨ ^a			
Power	Active	60 mW typical (15fps VGA YUV fo	ormat)		
Requirements	Standby	< 20 µA			
Temperature	Operation	-30°C to 70°C			
Range	Stable Image	0°C to 50°C			
Output F	ormats (8-bit)	 YUV/YCbCr 4:2:2 RGB565/555/444 GRB 4:2:2 Raw RGB Data 			
	Lens Size	1/6"			
Ch	nief Ray Angle	25°			
Ma	Transfer Rate	30 fps for VGA	A ST		
	Sensitivity	1.3 V/(Lux • sec)			
	S/N Ratio	46 dB			
D	ynamic Range	52 dB			
	Scan Mode	Progressive	AND AND AND		
Electro	nics Exposure	Up to 510:1 (for sel	ected fps)		
	Pixel Size	3.6 μm x 3.6 μm			
	Dark Current	12 mV/s at 60°C			
	Well Capacity	17 K e			
	Image Area	2.36 mm x 1.76 mm			
Packag	e Dimensions	3785 µm x 4235 µr	n		

3) I/O 커넥터(PA, PB, PC)



- J1 커넥터

PA0	PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	PA7
LCD_CS	LCD_RS	LCD_WR	FIFO_CS	SD_CS	SPI_SCK	SPI_MISO	SPI_MOSI

PA8	PA9	PA10	PA11	PA12	PA13	PA14	PA15
XCLK	TX1	RX1	USB	USB	FIFO_RD	FIFO_RRST	FIFO_WRST

- J2 커넥터

PB0	PB1	PB2	PB3	PB4	PB5	PB6	PB7
ADC0	LED1	LED_EN	SPI_CLK	SPI_MISO	SPI_MOSI	TP_CS	TP_INT
PB8	PB9	PB10	PB11	PB12	PB13	PB14	PB15
LED0	SD	SW1	SW-1	SW-2	SW-3	SW-4	SW-5

- J3 커넥터

PC0	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6		PC7
LCD_D8	LCD_D9	LCD_D10	LCD_D11	LCD_D12	LCD_D13	LCD	_D14	LCD_D15
		_						
PC8	PC9	PC10	PC11	PC12	PC13		PC14	PC15
LCD RST	LCD RD	7670 VSYN	C 7670 HI	REF SCCB	SID SCCE	SIC	RTC	RTC

4) J11 커넥터

LCD D0	LCD D1	LCD D2	LCD D3	LCD D4	LCD D5	LCD D6	LCD D7

16비트로 사용할 경우 사용하는데, 여기서는 8비트로 사용하지 않았다.

5) J12 커넥터

J14 의 USB 전원과 연결되어 있으며 5V, GND 로 되어 있어 메인보드 전원을 공급 하게 되어 있다. J12의 5V헤더핀을 옆으로 눕히거나 제거한다. 그렇지 않으면 USB 전원과 충돌한다.

6) J14 커넥터

USB 단자로 ARM 보드와 TFT 서브보드과 함께 연결되어 있다. 서브보드에 USB 전원이 메인보드에 연결되어 전원을 공급하고, 통신 및 다운로드도 할 수 있게 되어 있다. 저항설정은 왼쪽 그림처럼 R1, R9 저항이 왼쪽으로 0오옴이 배치된다.



[그림 2.2.8] USB 단자 용도

7) TFTF LCD

박막 트랜지스터 액정 디스플레이 (TFT-LCD; Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display) 는 박막 트랜지스터 (TFT)기술을 이용하여 화질을 향상시킨 액정 디스플레이 (LCD) 이다.

액정 셀은 끝이 봉해진 2장의 유리판 사이에 액정이 들어 있는 구조로 유리판 내면 에는 각각 나타내고자 하는 상을 표시하기 위한 전극이 형성돼 있다. 이들 전극들 은 외부 단자에 전기적으로 접속돼 있다.

(1) TFT LCD 핀 배치

STM32F103과 TFT LCD의 8비트 서로 선 연결 배치이다.

PC0	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7
LCD_D8	LCD_D9	LCD_D10	LCD_D11	LCD_D12	LCD_D13	LCD_D14	LCD_D15

PA1	PA2	PC8	PC9
LCD_RS	LCD_WR	LCD_RST	LCD_RD

PCB 별도로 있는데 이것은 TFT LCD 와 연결이 되어 있다. 사용하지 않을 시는 GND에 연결한다.

LCD_D0 LCD_D1 LCD_D2 LCD_D3 LCD_D4 LCD_D5 LCD_D6 LCD_D7

16비트 와 8비트를 테스트 할 수 있고, 여기서는 8비트로 프로그램으로 되었다. 16 비트를 테스트 할 때는 J11을 사용 하고, R23~R28 저항을 가지고 설정을 해야 한다.

- 8비트 / 16비트 설정 (0오옴 저항으로 설정)

			IMO	IML	IM2		IMO	
0	0 =>16 Bit		0	1	0	=>16 Bit	0 =>16	Bit
1	1 => 8 Bit		1	1	0	=> 8 Bit	1 =>8 E	Bit
1.I28	812-7IPT2432A	2.	CON	Л26Т2	844		3. TG028HB	Z43

Item	I2812-7IPT2432A	COM26T2844	TG028HBZ43	Unit
Display Size	2.83	2.6	2.8	inch
Module Dimension	69.2(W)*50(H)*3.7(T)	70.05(W)*40.74(H)*4.7 8(T)	69.2(W)*48.4(H)*3.15(T)	mm
Active Area	43.2(W)*57.6(H)	57.40(W)*34.84(H)	43.2(W)*57.6(H)	mm
Number of Dots	176RGB*220Dots	240RGB*400Dots	240RGB*320Dots	Dot
Driver	IL19328	R61404	HX8347-G	
Various Color Display	262K	262K	262K	
Backlight Type	4-LED parallel	3-LED parallel	4-LED parallel	

(2) TFT LCD SPECIFICATION.

TFTLCD 터치스크린은 유리로 되어있어 약하기 때문에 조심해서 다루어야 한다. 특히 메인보드와 서브보드 연결 시 주의한다.

(3) 서브 보드 사용 가능한 LCD

1.I2812-7IPT2432A(J5커넥터), 2. COM26T2844 (J6커넥터), 3. TG028HBZ43 (J8커넥터). I2812-7IPT2432A, TG028HBZ43는 PCB 에 직접 납땜을 하게 끔 되어있다. 아래 그림은 PCB보드에 따라 테스트 가능한 TFT LCD이다



1. I2812-7IPT2432A 2. COM26T2844 [그림 2.2.9] TFT LCD 3. TG028HBZ43

(4)) I2812-7IPT2432A	초기화	관련	부분
-----	-------------------	-----	----	----

No.	Registers Name	R/W	RS	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
IR	Index Register	W	0	-	-	-	-		-	-	-	ID7	ID6	ID5	ID4	ID3	ID2	ID1	ID0
00h	Driver Code Read	RO	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0
01h	Driver Output Control 1	W	1	0	0	0	0	0	SM	0	SS	0	0	0	0	0	0	0	0
02h	LCD Driving Control	W	1	0	0	0	0	0	0	BC0	EOR	0	0	0	0	0	0	0	0
03h	Entry Mode	W	1	TRI	DFM	0	BGR	0	0	0	0	ORG	0	I/D1	I/D0	AM	0	0	0
04h	Resize Control	W	1	0	0	0	0	0	0	RCV1	RCV0	0	0	RCH1	RCH0	0	0	RSZ1	RSZ0
07h	Display Control 1	W	1	0	0	PTDE1	PTDE0	0	0	0	BASEE	0	0	GON	DTE	CL	0	D1	D0
08h	Display Control 2	W	1	0	0	0	0	FP3	FP2	FP1	FP0	0	0	0	0	BP3	BP2	BP1	BP0
09h	Display Control 3	W	1	0	0	0	0	0	PTS2	PTS1	PTS0	0	0	PTG1	PTG0	ISC3	ISC2	ISC1	ISC0
0Al	Display Control 4	W	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FMARKOE	FMI2	FMI1	FMI0
0 C H	RGB Display Interface Control 1	W	1	0	ENC2	ENC1	ENC0	0	0	0	RM	0	0	DM1	DM0	0	0	RIM1	RIM0
0Dł	Frame Maker Position	W	1	0	0	0	0	0	0	0	FMP8	FMP7	FMP6	FMP5	FMP4	FMP3	FMP2	FMP1	FMP0
0Fh	RGB Display Interface Control 2	W	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VSPL	HSPL	0	DPL	EPL
10h	Power Control 1	W	1	0	0	0	SAP	0	BT2	BT1	BT0	APE	AP2	AP1	AP0	0	0	SLP	STB
11h	Power Control 2	W	1	0	0	0	0	0	DC12	DC11	DC10	0	DC02	DC01	DC00	0	VC2	VC1	VC0
12h	Power Control 3	W	1	0	0	0	0	0	0	0	0	VCIRE	0	0	PON	VRH3	VRH2	VRH1	VRH0
13h	Power Control 4	W	1	0	0	0	VDV4	VDV3	VDV2	VDV1	VDV0	0	0	0	0	0	0	0	0
20h	Horizontal GRAM Address Set	W	1	0	0	0	0	0	0	0	0	AD7	AD6	AD5	AD4	AD3	AD2	AD1	AD0
21h	Vertical GRAM Address Set	W	1	0	0	0	0	0	0	0	AD16	AD15	AD14	AD13	AD12	AD11	AD10	AD9	AD8
22h	Write Data to GRAM	W	1	RAM	/rite data (WD17-0)/	read data	(RD17-0) bi	ts are tran	sferred via	a different	data bus l	ines accor	ding to the	selected ir	terfaces.			
206	Bower Centrel 7	w	4			, 	0		0	0	0	0	0	VOME	VCMA	VCM2	VCM2	VCM1	VCM0
290	Frome Bote and Color Control	W	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VCIVID	0	FREIDI	FR6101	FD0141	FROM
201		W	4	0	0	0	0	0	U KD4701	V	U KD4101	0	0	0	0	FR3[3]	FR3[2]	FR9[1]	FRS[0]
300	Gamma Control 1	W	1	0	0	0	0	0	KP1[2]	KP1[1]	KP1[0]	0	0	0	0	0	KP0[2]	KP0[1]	KP0[0]
310	Gamma Control 2	W	1	0	0	0	0	0	KP3[2]	KP3[1]	KP3[0]	0	0	0	0	0	KP2[2]	KP2[1]	KP2[0]
321	Gamma Control 3	W	4	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	RF4[2]		
3011	Gamma Control 4	W	1	0	0	0						0	0	0	0				
276	Gamma Control 6	W	1	0	0	0	0 VKP [[4]	0				0	0	0	0	VRPU[3]			
3711	Gamma Control 7	W	1	0	0	0	0	0			KN301	0	0	0	0	0			
30H	Gamma Control 8	W	1	0	0	0	0	0	KN5[2]	KN5[1]	KN5(0)	0	0	0	0	0			
301	Gamma Control 9	W	1	0	0	0	0	0	RN1[2]	RN1[1]	RN101	0	0	0	0	0	RN0[2]		
301	Gamma Control 10	W	1	0	0	0	VRN1[4]	VRN1[3]	VRN1[2]		VRN101	0	0	0	0	VRN0[3]			
506	Harizontal Addrose Start	W	1	0	0	0	0		0	0	0		Целе	Цель	ЦСЛЛ				
51h	Horizontal Address Statt	W	1	0	0	0	0	0	0	0	0	HEA7	HEAG	HEA5	HEM	HEAS	HEA2	HEAT	HEAD
52h	Vertical Address Start Position	W	1	0	0	0	0	0	0	0	VSA8	VSA7	VSA6	VSA5	VSA4	VSA3	VSA2	VSA1	VSA0
53h	Vertical Address End Position	W	1	0	0	0	0	0	0	0	VEA8	VEA7	VEA6	VEA5	VEA4	VEA3	VEA2	VEA1	VEA0
60h	Driver Output Control 2	W	1	GS	0	NL5	NL4	NL3	NL2	NL1	NLO	0	0	SCN5	SCN4	3CN3	SCN2	3CN1	3CN0
61h	Base Image Display Control	W	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NDL	VLE	REV
6Ah	Vertical Scroll Control	W	1	0	0	0	0	0	0	0	VL8	VL7	VL6	VL5	VL4	VL3	VL2	VL1	VLO
80h	Partial Image 1 Display Position	W	1	0	0	0	0	0	0	0	PTDP08	PTDP07	PTDP06	PTDP05	PTDP04	PTDP03	PTDP02	PTDP01	PTDP00
81h	Partial Image 1 Area (Start Line)	W	1	0	0	0	0	0	0	0	PTSA08	PTSA07	PTSA06	PTSA05	PTSA04	PTSA03	PTSA02	PTSA01	PTSA00
82h	Partial Image 1 Area (End Line)	W	1	0	0	0	0	0	0	0	PTEA08	PTEA07	PTEA06	PTEA05	PTEA04	PTEA03	PTEA02	PTEA01	PTEA00
83h	Partial Image 2 Display Position	W	1	0	0	0	0	0	0	0	PTDP18	PTDP17	PTDP16	PTDP15	PTDP14	PTDP13	PTDP12	PTDP11	PTDP10
84h	Partial Image 2 Area (Start Line)	W	1	0	0	0	0	0	0	0	PTSA18	PTSA17	PTSA16	PTSA15	PTSA14	PTSA13	PTSA12	PTSA11	PTSA10
85h	Partial Image 2 Area (End Line)	W	1	0	0	0	0	0	0	Û	PTEA18	PTEA17	PTEA16	PTEA15	PTEA14	PTEA13	PTEA12	PTEA11	PTEA10
90h	Panel Interface Control 1	W	1	0	0	0	0	0	0	DIVI1	DIVIOO	0	0	0	0	RTNI3	RTNI2	RTNI1	RTNIO
92h	Panel Interface Control 2	W	1	0	0	0	0	0	NOWI2	NOWI	NOWIO	0	0	DTNES	OTHER	DTNCO	0 DTNES	DTNET	DINCO
850	OTD VCM Programming Control 4	W	1	0	0	0	0	OTP	0		DIVEO	0	0	VCM	VCM	VCM	VCM	VCM	VCM
AIN	one vow erogramming control	VV	1			U	U	PGM_EN	U	U	U	U	. 0	OTP5	OTP4	OTP3	OTP2	OTP1	OTPO
A2h	OTP VCM Status and Enable	W	1	PGM_ CNT1	PGM_ CNT0	VCM_ D5	VCM_ D4	VCM_ D3	VCM_ D2	VCM_ D1	VCM_	0	0	0	0	0	0	0	VCM_ EN
A5h	OTP Programming ID Key	W	1	KEY 15	KEY 14	KEY 13	KEY 12	KEY 11	KEY 10	KEY 9	KEY 8	KEY 7	KEY 6	KEY 5	KEY 4	KEY 3	KEY 2	KEY 1	KEY 0

Driver Output Control (R01h)

LCD WR REG(0x0001,0x0100); // set SS and SM bit

R/W	RS	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
W	1	0	0	0	0	0	SM	0	SS	0	0	0	0	0	0	0	0

SS: Select the shift direction of outputs from the source driver.

When SS = 0, the shift direction of outputs is from S1 to S720

When SS = 1, the shift direction of outputs is from S720 to S1.

In addition to the shift direction, the settings for both SS and BCR bits are required to change the assignment of R, G, B dots to the source driver pins.

To assign R, G, B dots to the source driver pins from S1 to S720, set SS = 0.

To assign R, G, B dots to the source driver pins from S720 to S1, set SS = 1.

When changing SS or BGR bits, RAM data must be rewritten.



Entry Mode (R03h)

GRAM을 액세스 할 때 1픽셀 디스플레이 증가, 감소한다. BGR = "0": 픽셀 데이터를 쓸 수 RGB 순서를 따른다. BGR = "1": GRAM에 BGR에 RGB 데이터를 스왑.

R/W	RS	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
W	1	TRI	DFM	0	BGR	D	0	0	0	ORG	0	I/D1	I/D0	AM	0	0	0

AM Control the GRAM update direction.

When AM = "0", the address is updated in horizontal writing direction.

When AM = "1", the address is updated in vertical writing direction.

When a window area is set by registers R50h ~R53h, only the addressed GRAM area is updated based on I/D[1:0] and AM bits setting.

	I/D[1:0] = 00 Horizontal : decrement Vertical : decrement	I/D[1:0] = 01 Horizontal : increment Vertical : decrement	I/D[1:0] = 10 Horizontal : decrement Vertical : increment	I/D[1:0] = 11 Horizontal : increment Vertical : increment
AM = 0 Horizontal				
AM = 1 Vertical				

16-bit System Interface Data Format (16-bit 262,144 컬러와 65,536 컬러 표시한다.)

8-bit System Interface Data Format (262,144 컬러와 65,536 컬러 표시한다.)

Display Control 1 (R07h)

R/W	RS	 D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
w	1	0	0	PTDE1	PTDE0	0	0	0	BASEE	0	0	GON	DTE	CL	0	D1	D0

D[1:0] Set D[1:0]="11" to turn on the display panel, and D[1:0]="00" to turn off the display panel.

D1	D0	BASEE	Source, VCOM Output	ILI9328 internal operation	CI	L	Colors
0	0	0	GND	Halt	0		262,144
0	1	1	GND	Operate	1		0
1	0	0	Non-lit display	Operate			0
1	1	0	Non-lit display	Operate			
1	1	1	Base image display	Operate			

RGB Display Interface Control 1 (R0Ch)

R/W	RS	 D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
W	1	0	ENC2	ENC1	ENC0	0	0	0	RM	0	0	DM1	DM0	0	0	RIM1	RIM0

RIM[1:0] Select the RGB interface data width.

RIM1	RIM0	RGB Interface Mode
0	0	18-bit RGB interface (1 transfer/pixel), DB[17:0]
0	1	16-bit RGB interface (1 transfer/pixel), DB[17:13] and DB[11:1]
1	0	6-bit RGB interface (3 transfers/pixel), DB[17:12]
1	1	Setting disabled

Note 1: Registers are set only by the system interface.

Note2: Be sure that one pixel (3 dots) data transfer finished when interface switch.

DM1	DM0	Display Interface
0	0	Internal system clock
0	1	RGB interface
1	0	VSYNC interface
1	1	Setting disabled

(5)	HX8347G	초フ	화
-----	---------	----	---

(Hoy)	Operation	W/P	Upper	Lower Code Co								Commont
(riex)	Code	W/R	D[17:8]	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Comment
00	Himax ID	R	-	0	1	1	1	0	1	0	1	-
01	Display Mode control	W/R	-	DP_S TB(0)	DP_STB S(0)	-	-	SCROL (0)	IDMON (0)	INVON (0)	PTLON (0)	-
02	Column address start 2	W/R	-				SC[15:8] (8"	P0000_00	00)			-
03	Column address start 1	W/R	-				SC[7:0] (8'b	0000_000)0)			-
04	Column address end 2	W/R	-			I	EC[15:8] (8'	60000_00	.00)	~		-
05	Column address end 1	W/R	-				EC[7:0] (8'	b1110_111	1)			-
06	Row address start 2	W/R	-		SP[15:8] (8'b0000_0000)						-	
07	Row address start 1	W/R	-				SP[7:0] (8'b)	000_000	00) 🚫	10		-
08	Row address end 2	W/R	-			I	EP[15:8] (8'I	60000_00	91	5		-
09	Row address end 1	W/R	-				EP[7:0] (8'ł	50011_111	91			-
0A	Partial area start row 2	W/R	-			F	·SL[15:8] (8	/b0000_00	000)	\wedge		-
0B	Partial area start row 1	W/R	-			F	PSL[7:0] (8'b	000_000	000) <	11		-
0C	Partial area end row 2	W/R	-			(EL[15:8] (8	/60000_00	012	2		-
0D	Partial area end row 1	W/R	-		PEL[7:0] (8'b0011_111)						-	
0E	Vertical Scroll Top fixed area 2	W/R	-			22	[FA[15:8] (8	/b0000_00	1001			-
0F	Vertical Scroll Top fixed area 1	W/R	-			$(\bigcirc)^{\vee}$	TFA[7:0] (8'	60000_00r	00)			-
10	Vertical Scroll height area 2	W/R	-		$(C_{3}$		/SA[15:8] (8	воооо_ос	J01)			-
11	Vertical Scroll height area 1	W/R	-		U		VSA[7:0] (8'	b0100_00	00)			-
12	Vertical Scroll Button area 2	W/R	-	A			3FA[15:8] (8	/b0000_00	000)			-
13	Vertical Scroll Button area 1	W/R	-6	J		(5)	8FA [7:0] (8"	b0000_00	(00)			-
14	Vertical Scroll Start address 2	W/R	~7	07		Vv	/SP [15:8] (8	3'b0000_0(000)			-
15	Vertical Scroll Start address 1	W/R	$\langle \rangle$		(\bigcirc)	1	/SP [7:0] (8'	ъ0000_00	J00)			-
16	Memory Access control	W/R	Υ.	MY(0)	MX(0)	MV(0)	ML(0)	BGR(0)	-	-	-	-
17	COLMOD	W/R	-	\sim	CSEL[3	:0] (4b'0110)		-	IFP	F[2:0] (3b'1	10)	-
18	OSC Control 2)∍W/R	-		PI_RADJ	1[3:0] (3b'00	11)	١	VP_RADJ0	[3:0](4b'010	0)	-
19	OSC Control 1	W/R	-	-	-	-	-	-	-	-	OSC_E N(0)	-
1A	Power Control 1	W/R	-	-	-	-	-	-	E	3T[2:0] (001)	-
1B	Power Control 2	W/R	-	-	-		V	RH[5:0] (0	1_1011)_4.6	8V		-
1C	Power Control 3	W/R	-	-	-	-	<u> </u>	-	4	\F[2:0] (011)	-
1D	Power Control 4	W/R	-	-	L/	PI_FS0[2:0]((100)	-	N/P	FS0[2:0]](100)	-
1E	Power Control 5	W/R	-	-	I/F	4_FS1[2:0]]	(100)	-	N/P	_FS1[2:0]](100)	-
1F	Power Control 6	W/R	-	GASEN(1)	VCOMG(0) -	PON(0)	DK(1)	XDK(0)	DDVDH_ TRI(0)	STB(1)	-
22	SRAM Write Control	W/R					SRAM Wr	ite				-
23	VCOM Control 1	W/R	-				VMF[7:0](1	1000_0000	J)			-
24	VCOM Control 2	W/R	-				VMH[7:0](0010_1111	1)			-
25	VCOM Control 3	W/R	-				VML[7:0](0	0101_0111	()			-
26	Display Control 1	W/R	-			-	-		ISC[3:	:0](0001)		-
27	Display Control	W/R	-	PT[1	:0](10)	PTV	[1:0](10)	-	-	PTG(1)	REF(1)	-

a1 .)	Operation		Upper	Lower Code							c .	
(Hex)	Code	W/R	D[17:8]	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Comment
28	Display Control 3	W/R		-	-	GON(1)	DTE(0)	D[1:	0] (00)	-	-	-
29	Frame Rate control 1	W/R	-		I/PI_RTI	N[3:0](1000)			N/P_RTN	[3:0](1000)		-
2A	Frame Rate Control 2	W/R	-	-	-	I/PI_DIV	[1:0](00)	-	-	N/P_DIV	[1:0](00)	-
2B	Frame Rate Control 3	W/R				N/F	_DUM[7:0] (8b'0001_	1100)			-
2C	Frame Rate Control 4	W/R	-		I/PI_DUM[7:0] (8b'0001_1100)							-
2D	Cycle Control 1	W/R				G	DON[7:0]	(8'b0000 1'	101)			-
2E 2F	Cycle Control 2 Display inversion	W/R	•	-	I/PI	NW[2:0](3b	DOF[7:0]	(8'60111_10	00) N/P I	W[2/0] (3b	(001)	-
31	RGB interface	W/R		-	RCM14:01(00)						:0](00)	-
32	RGB interface	W/R		-	-		-	DPL	HSPL	VSPL	EPL	-
33	RGB interface	W/R					HE	P[7:0]			(0)	-
34	RGB interface	W/R		HBF	PI9:81			VBF	215:01	$\overline{\gamma}$		-
36	Panel	W/R		-			-	SS_P	GS_Pan	REV_P	BGR_P	-
28	Characteristic	W/D			TM[1-0]			ore OTP	el OTP_O	OTP_P	anel OTP_P	
30	OTP Control 2	W/R		OIF_F	TM[1.0]	UIF_VA	RES[1.0]	POR	OTP YA	PROG	WE OTP Y	-
29	OTP Control 2	W/R		-		•	OTP XA	OTP	2 OTP XA		AO AO	•
ЗA	OTP Control 3	W/R			- OTPD	- OTPDA		XA3			OTP_XA0	-
3B	OTP Control 4	R		TA7	TAT ATA6 TA5 A4 ATA3 A2 A1 0							
30	CABC Control 1	W/R				BOTRI	DBV[/		BI			-
3D	CABC Control 2	W/R		-		(0)	' - (()	(0)	- 01	- C0	-
3E	CABC Control 3	W/R		-							-	
3F	CABC Control 4	W/R			\bigcirc	}	S CWB[/	(8'h00)	0(5-0)			-
40	r1 Control (2)	W/R		-4	\sim	. (VRP	1[5:0]			-
42	r1 Control (3)	W/R		A	-	$\mathcal{O}($	$ \rightarrow $	VRP	2[5:0]			-
43	r1 Control (4)	W/R	•	5.	7 - /	11		VRP	3[5:0]			-
44	r1 Control (5)	W/R	-10	$\overline{\mathcal{N}}$		\sim		VRP	4[5:0]			-
45	r1 Control (6)	W/R	$\sim \ell$	0,7	-	\rightarrow		PRP016:0	5[5:0] 1			-
47	r1 Control (8)	W/R	1.0					PRP1[6:0]			-
48	r1 Control (9)	W/R	<u>\.</u>	\sim	(\bigcirc)	-			PKP0[4:0]			-
49	r1 Control (10)	W/R	V	10		-			PKP1[4:0]			-
4A	r1 Control (11)	W/R	· -)) -	-			PKP2[4:0]			-
4B	r1 Control (12)	W/R	-	<u>·</u> · · ·	-	-			PKP3[4:0]			-
50	r1 Control (13)	W/R			-	-		VRN	0[5:0]			-
51	r1 Control (15)	W/R	-	-	-			VRN	1[5:0]			-
52	r1 Control (16)	W/R		-	-			VRN	2[5:0]			-
53	r1 Control (17)	W/R	-	-	-			VRN	3[5:0]			-
54	r1 Control (18)	W/R	-	-	-			VRN	4[5:0]			-
55	r1 Control (19)	W/R	-	-	-			VRN	5[5:0]			-
56	r1 Control (20)	W/R	-	-				PRN0[6:0]			-
57	r1 Control (21)	W/R		-				PRN1[6:0	0[4-0]			-
86 03	r1 Control (22)	W/R	-	-	-			PKN	0[4:0] 1[4:0]			-
54	r1 Control (23)	W/R		-	-			PKN	2[4:0]			-
5B	r1 Control (25)	W/R		-	-			PKN	3[4:0]			-
5C	r1 Control (26)	W/R		-	PKN4[4:0]							-
5D	r1 Control (27)	W/R		CGMN	CGMN1[1:0] CGMN0[1:0] CGMP1[1:0] CGMP0[1:0]						-	
60	TE Control	W/R		-	-		TE_mod e(0)	TEOE(0)	· · ·	-	-	-
61	ID1	W/R		ID17	ID16	ID15	ID14	ID13	ID12	ID11	ID10	-
62	ID2	W/R	-	ID27	ID26	ID25	ID24	ID23	ID22	D21	ID20	-
63	ID3	W/R	-	ID37	ID36	ID35	ID34	ID33	ID32	D31	ID30	-

(Hex)	Operation	W/R	Upper Code				Lowe	r Code				Comment
· ·	Code		D[17:8]	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
84	TE Output line2	W/R	-	TESEL15	TESEL14	TESEL 13	TESEL 12	TESEL11	TESEL10	TESEL9	TESEL8	-
85	TE Output line1	W/R	-	TESEL 7	SEL 7 TESEL 6 TESEL 5 TESEL 4 TESEL 3 TESEL 2 TESEL 1 TESEL 0					-		
E4	Power saving 1	W/R	-		EQ_S1[7:0]							-
E5	Power saving 2	W/R	-		EQ_S2[7:0]							-
E6	Power saving 3	W/R	-		EQ_\$3[7:0]							
E7	Power saving 4	W/R	-		EQ_S4[7:0]							-
E8	Source OP control_Normal	W/R	-		OPON_N[7:0]						-	
E9	Source OP control IDLE	W/R	-				OPON	I_I [7:0]				-
EA	Power control internal use (1)	W/R	-				STBA	[15:8]		\sim		-
EB	Power control internal use (2)	W/R	-				STB/	A[7:0]		\sim		
EC	Source control internal use (1)	W/R	-		PTBA[15:8]						-	
ED	Source control internal use (2)	W/R			PTBA[7:0]						-	
FF	Page select	W/R	-	-	-	-	-	-	\sim	PAGE_SE	L[1:0] (00)	-

(6) SSD1963 초기화

LCD 판넬에 LCD드라이브가 없는 판넬에 직접 부착해 컨트롤 한다. 위에 3가지가 각각 다르듯이 SSD1963 역시 초기화를 해 주어야 한다. 이 부분은 서브보드 별도로 제작되어 있다. LCD 사이즈3인치에서 7인치 최대 864 x 480까지 사용할 때 많이 사용한다.



LCD 판넬에 LCD드라이브가 없는 판넬에 직접 부착해 컨트롤 한다. 위에 3가지가 각각 다르듯이 SSD1963 역시 초기화를 해 주어야 한다. 이 부분은 서브보드 별도로 제작되어 있다.

RESET(127핀) =>H CONF(128핀) =>H (8080인터페이스를 사용한다.) PLL어드레스 (0xE0) 를 0x01 enable 한 후 0x03을 하여 start 한다. PLL Frequency 어드레스 (0xE2)는 10MHz*36/3 = 120MHz 에서 36과 360Mhz = 10Mhz x (35+1), 120Mhz = 360Mhz / 3 에서 3 나온다. 여기서 각각 1을 빼면 35, 2 가 나온다. 그래서 PLL Frequency 어드레스 (0x)는 0x , 0x02 를 쓰고, 0x54 더미를 추가 써 준다. 여기서는 10Mhz 를 사용하였지만, 8MHz를 사용하면 계산 값이 달라진다.

여기서는 삼성의 LMS700KF06을 예를 들어 설명한다.

Vertical timing Signal Symbol

Frame Frequency	fFRM	-	60	-	Hz	
Vertical Back porch	VBP	-	8	-	н	VPS
Vertical Front porch	VFP	-	5	-	н	*Note

Typ.

Max.

Unit

Note

Horizontal timing

Signal	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Note
Horizontal Back porch	НВР	-	16	-	DOTCLK	HPS
Horizontal Front porch	HFP	-	8	-	DOTCLK	*Note
DOTCLK Frequence	Ťiorcus	-	24.5	-	MHz	@fFRM=60Hz



DOTCLK 이 24.5MHz = (120MHz * (LCDC_FPR+ 1)) / 2^20 에서 TFTLCD 마다 다르므로 실제 코딩하면서 셋팅을 해야 한다.



Interface Timing

LCDC_FPR 은 214083 이고 이를 HEX코드로로 전환 하면0x034443 이 된다. LCD_PIXEL_CLOCK의 어드레스 (0x00E6) 에 쓰면 된다.

LCD Mode (BOH, B1H) =>7번째 파라메타 G[5:3] : Even line RGB sequence (POR = 000) 000 RGB 101 BGR G[2:1] : Odd line RGB sequence (POR = 000) 000 RGB 101 BGR

- 백라이트 설정

Command BEh

	D/C	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Hex
Command	0	1	0	1	1	1	1	1	0	BE
Parameter 1	1	PWMF ₇	PWMF ₆	PWMF ₅	PWMF ₄	PWMF ₃	PWMF ₂	PWMF ₁	PWMF ₀	xx
Parameter 2	1	PWM ₇	PWM ₆	PWM ₅	PWM_4	PWM ₃	PWM ₂	PWM ₁	PWM ₀	xx
Parameter 3	1	0	0	0	0	C ₃	0	0	C ₀	xx
Parameter 4	1	D ₇	D ₆	D ₅	D_4	D ₃	D ₂	D_1	D ₀	xx
Parameter 5	1	E ₇	E ₆	E ₅	E_4	E ₃	E ₂	E_1	E ₀	xx
Parameter 6	1	0	0	0	0	F ₃	F ₂	F ₁	F ₀	xx

PWMF[7:0] : Set the PWM frequency in system clock (POR = 00000000)

PWM signal frequency = PLL clock / (256 * PWMF[7:0]) / 256

PWM[7:0] : Set the PWM duty cycle (POR = 00000000) PWM duty cycle = PWM[7:0] / 256 Note : PWM always 0 if PWM[7:0] = 00h

CAT4238 Datasheet 일부

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min	Тур	Max	Units
۱ _۵	Operating Current	$V_{FB} = 0.2 V$ $V_{FB} = 0.4 V$ (not switching)		0.6 0.1	1.5 0.6	mA
I _{SD}	Shutdown Current	V _{SHDN} = 0 V		0.1	1	μA
V _{FB}	FB Pin Voltage	10 LEDs with I _{LED} = 20 mA	285	300	315	mV
I _{FB}	FB pin input leakage				1	μA
ILED	Programmed LED Current	R1 = 10 Ω R1 = 15 Ω R1 = 20 Ω	28.5 19 14.25	30 20 15	31.5 21 15.75	mA
V _{IH} V _{IL}	SHDN Logic High SHDN Logic Low	Enable Threshold Level Shutdown Threshold Level	0.4	0.8 0.7	1.5	V
F _{SW}	Switching Frequency		0.8	1.0	1.3	MHz
					1	

CAT4238 사용시 2를 사용한다. 1 일때 120Mhz /(256 * 1)/256 = 1.831MHz 2 일때 120Mhz /(256 * 2)/256 = 915.5KHz => 데이터시트를 보면 1MHz 에 가깝기 때문에 3 일때 120Mhz /(256 * 3)/256 = 610.3KHz

LCD_WR_REG(0X00BE);

LCD_WR_Data(0x0002); //2 일때 120Mhz /(256 * 2)/256 = 915.5KHz

LCD_WR_Data(val); // LCD 밝기 조절 0~255

 $LCD_WR_Data(0x0001);$

LCD_WR_Data(0x00FF);

 $LCD_WR_Data(0x0000);$

 $LCD_WR_Data(0x0000);$

- RGB 565 Format 프로그램

TFTLCD 연결을 RGB 565 포맷으로 하였기 때문에 적색을 표시할 때 OXF800 으로 나타낸다.

#define RED 0XF800

이 부분을 자동으로 계산 프로그램 사이트는 아래사이트를 참고한다.

http://www.henningkarlsen.com/electronics/calc_rgb565.php



RGB565:0xF800

- PCX 파일 디스플레이

PCX는 Z소프트에서 개발한 그래픽 파일 포맷이다. Z소프트가 개발한 <u>도스</u>기반의 페인트브러 시 프로그램에서 사용하기 위하여 만들어졌다. 최근에는 더 나은 사양으로 인해 거의 사용 하지 않고 있으나, 여기서는 800x480 이미지 사이즈를 디스플레이를 BMP 파일을 적용이 안 되기 때문에 PCX 이미지를 적용을 하였다.

TFTLCD에 올릴 이미지를 편집한다. 800x480, 320x240 이미지를 각각 디스플레이 한다.

800x480 이미지는 2개는 STM32F407 프로그램 사이즈로 못 올리기 때문이다.

먼저 800x480 로 편집한 800x480 (1.09MB) 사이즈 BMP 그림파일이 용량이 크기 때문에 PCX 변환한다. 알씨 프로그램을 사용하여 320KB로 변환한다.

Pcxconv.exe 를 사용하여 헥사코드로 변환한다. 아래 그림은 PCX 파일을 .C 로 변환한 과 정이다.

```
C 파일을 열어 보면
const char UserPCX[]={
0x20,0x03,0xE0,0x01,
.....( 생략)
0xC5,0x00
};
```

이 부분 전체를 프로그램에 넣어 불러 오면 된다.

```
void lcd_pic(unsigned short x,unsigned short y, const unsigned char *src)
unsigned short i,j;
unsigned short w,h,rgb[256];
unsigned char i1, i2, ch, rc;
int c,x2,y2;
x2 = y; y2 = x;
w=(*(src))+(*(src+1)<<8);
h=(*(src+2))+(*(src+3)<<8);
LCD_WR_REG(0x002A);
LCD_WR_Data(x>>8);
LCD_WR_Data(x&Ox00ff);
LCD_WR_Data((x+w-1)>>8);
LCD_WR_Data((x+w-1)&0x00ff);
LCD_WR_REG(0x002b);
LCD_WR_Data(y>>8);
LCD_WR_Data(y&Ox00ff);
LCD_WR_Data((y+h-1)>>8);
LCD_WR_Data((y+h-1)\&0x00ff);
LCD_WR_REG(0x002c);
for (i=0; i<256; i++){
         rgb[i]= *(src+4+(i*2)) + (*(src+5+(i*2))<<8);
 }
  c = 0;
for(j=0; j<h; j++) {</pre>
   //TFT_GRAM_address(x2+j,y2);
   for(i= 0; i<w;) {
      ch = *(src+(4+(256*2))+c);
      if((ch & 0xc0) == 0xc0) {
          rc = (ch & 0x3f);
          c++;
          while(rc--) {
             LCD_WR_Data( rgb[*(src+(4+(256*2))+c)] );
                                  i++;
           }
                         c++;
      }
      else {
          LCD_WR_Data( rgb[ch] );
          i++; c++;
       }
```

이미지 불러 오기

lcd_pic(0,0,UserPCX);

이와 같은 방법으로 다른 이미지 파일도 TFTLCD 올릴 수 있다.

참고로 800x480 이미지는 1.09MB 사이즈 BMP 그림파일이 파일 c로 변환된 사이즈는 3.75MB 이고, PCX 이미지는 320KB에서 c로 변환된 1.6MB 이다.

- BMP 파일 디스플레이

작은 이미지의 BMP 파일을 디스플레이 하는 과정이다.. 픽셀 59x59 사이즈 10.5kB 를 c코드로 변환하면 34.9kB 로 된다. 변환프로그램 (Image2Lcd)을 사용하여 c 코드로 변환하여 이미지를 올린다.

```
void TFT_Disp_sys_ico(unsigned int xsta, unsigned int ysta, unsigned int
   xend, unsigned int yend, unsigned char picture number)
   {
     unsigned long n,disp_pix_num;
     unsigned int temp;
       disp_pix_num=(unsigned long)(yend-ysta)*(xend-xsta)*2;
   LCD_WR_REG(0x002A);
   LCD_WR_Data(xsta>>8);
   LCD_WR_Data(xsta&0x00ff);
   LCD_WR_Data(xend-1>>8);
   LCD_WR_Data(xend-1&0x00ff);
             LCD_WR_REG(0x002b);
   LCD_WR_Data(ysta>>8);
   LCD_WR_Data(ysta&0x00ff);
   LCD_WR_Data(yend-1>>8);
   LCD_WR_Data(yend-1&0x00ff);
   LCD_WR_REG(0x002c);
   n=0;
        while(n<disp_pix_num)</pre>
    {
      temp=(uint16_t)(Systerm_ico_XX[n+picturenumber*
      6970]<<8)+Systerm_ico_XX[n+1+picturenumber*6970];
          LCD_WR_Data(temp);//
          n=n+2;
         }
   //이미지 실행
TFT_Disp_sys_ico(100,100,100+59,100+60,0); //예제 이미지
```

```
LCD_WR_REG(0x002A);

LCD_WR_Data(xChar>>8);

LCD_WR_Data(xChar&0x00ff);

LCD_WR_Data(xChar+7&0x00ff);

LCD_WR_Data(xChar+7&0x00ff);

LCD_WR_Data(yChar>>8);

LCD_WR_Data(yChar>>8);

LCD_WR_Data((yChar+15)>>8);

LCD_WR_Data((yChar+15)>>8);

LCD_WR_REG(0x002c);

for(i=0;i<h;i++)

{

for(j=0; j<w; j++) LCD_RAM = *bitbmp++;

}
```



SIGNALTECH

98

NO	LOC.NO	DESCRIPTION	TYPE	SIZE	SPECIFICATION
1	U1	LCD-CONTROL	SMD	LFCSP_WQ	SSD1963QL9
2	U2	IC	SMD	SSOP16	ADS7846E
3	<i>U3</i>	IC	SMD	SSOP16	<i>TSC2003</i>
4	U4	Regulator	SMD	SOT-25	AP7331-12WG-7
5	U5	Regulator	SMD	SOT-223	AZ1117H-1.2TRE1
6	<i>U6</i>	IC	SMD	SSOP20	AR1020-I/SS
7	U7,U8,U9	DC CONVERTE	SMD	MSOP	CAT4238
8	Y1	X-TAL	SMD	ATS	10.0MHz/12pF SX-1
9	R1,R2,R8,R12,R15,R26,R27	Resistor	SMD	1608	4.7 ΚΩ
10	R3,R14	Resistor	SMD	1608	22 Ω
11	R4	Resistor	SMD	1608	100 KΩ
12	R5,R6	Resistor	SMD	1608	2.2 ΚΩ
13	R7,R9,R16,R18,R30,R31,R32,R33,R34,R35,R36,R37	Resistor	SMD	1608	0 Ω
14	R10,R17,R19	Resistor	SMD	1608	NC
15	R11	Resistor	SMD	1608	470 Ω
16	R13	Resistor	SMD	1608	20 KΩ
17	R20,R21,R22 ,R23 ,R24,R25	Resistor	SMD	1608	10 Ω
18	R28,R29	Resistor	SMD	1608	10 KΩ
19	C1,C4	Capacitor	SMD	1608	5PF
20	C2,C5,C10,C13,C20,C21,C24,C31,C39	Capacitor	SMD	A	10uF/16V
21	C3,C6,C7,C9,C11,C12,C15,C17,C18,C19,C25,C26,	Capacitor			104
	C27,C28,C29,C30,C32,C33,C34,C35,C36,C37		SMD	1608	
22	C8,C14,C16	Capacitor	SMD	В	47uF/10V
23	C22,C23,C38	Capacitor	SMD	В	1uF/35V
24	D1	DIODE	SMD	DO-214AC	1N4007
25	D2,D3	LED	SMD	1608	GRN
26	D4,D5,D6	DIODE	SMD	DO-214AC	SS14
27	FB1,FB2,FB3,FB4	BEAD	SMD	2012	15 ohm
28	J1,J4,J12	커넥터			HIF3BA-34PA-2.54DSA
			SMD	2.54p	또는=>34 핀 헤더
29	J2,J3	커넥터		0.5mm 40	FPC TM-0520-0040
			SMD	양면	LMS700KF05
30	J5	커넥터	DIP	M5267-02	CON2
31	J9,J10	핀헤더	DIP	2x1	CON2
32	96	커넥터		FH12-6S-	CON8
			SMD	0.5SH(55)	
33	J7,J8,J11,J13	커넥터	SMD	52271-0490	터치(1개만 사용)
34	L1,L2,L3	코일			22uH YC53RT-
			SMD	5034	220M=>47uH
35	Q1	TR	SMD		MMBT3904(2N3904)
36	LMS700KF05	LCD	DIP		7inch 640X480
					1

```
(7) 프로그램 (예)
```

① 핀 정의	
#define LCD_DC	GPIO_Pin_2 // GPIOB
#define LCD_CS	GPIO_Pin_12// GPIOB
#define LCD_RD	GPIO_Pin_13// GPIOB
#define LCD_WR	GPIO_Pin_14// GPIOB
#define LCD_RST	GPIO_Pin_15// GPIOB
#define LCD_DATA_GPIO	GPIOC

void SSD1963 WriteCommand(unsigned int cmd)

```
{
        SSD1963 CS LOW();
        SSD1963 DC LOW();
        SSD1963 WR LOW();
        SSD1963 DATA GPIO(cmd);
        SSD1963_WR_HI();
        SSD1963_CS_HI();
}
void SSD1963_WriteData(unsigned int data)
        SSD1963 CS LOW();
        SSD1963_DC_HI();
        SSD1963_WR_LOW();
        SSD1963 DATA GPIO(data);
        SSD1963_WR_HI();
        SSD1963_CS_HI();
}
    ② SSD1963에 10MHz 크리스탈 사용시
SSD1963_WriteCommand(0x00E2); // Set the PLL (PLL Frequency = 10MHz*36/3 = 120MHz)
SSD1963 WriteData(0x0035); // M=35, 360Mhz = 10Mhz \times (35+1)
SSD1963 WriteData(0x0002);
                          // N=2 (3-1),
                                           120Mhz = 360Mhz / 3
SSD1963_WriteData(0x0054);//Dummy Byte
```

```
③ DOTCLK Frequence =24.5MHz 이므로
```

```
// Optimum Pixel Clock(PCLK) for SAMSUNG 7Inch LCD is 24.5Mhz,
// 24.5MHz = ( 120MHz * ( LCDC_FPR+ 1) ) / 2^20
// LCDC_FPR = 214083 = 0x034443
// Set LSHIFT(pixel clock) frequency.
```

```
SSD1963_WriteCommand(0x00E6);//LCD_PIXEL_CLOCK);//
SSD1963_WriteData(0x0003);//
SSD1963_WriteData(0x0044);//
SSD1963_WriteData(0x0043);//
```

8) 백라이트

① 서브보드 적용 TFT LCD 화면을 비춰주는 것으로 반드시 전원을 인가 해야 TFT LCD 화면을 볼

수 있다. PB2 에 High 를 인가하면 R17에 Low가 되어 백라이트 전원이 들어온다. 프로그램 코딩은 LCD_BL_H; 일 때 화면이 나온다.



[그림 2.2.10] 백라이트 구동 회로

다른 회로로 사용할 때 R13,R22 저항이 필요할 수 있다. R13, R22는 연결 안 한 다.

LCD_BL_GPIO_Config(); 내용 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =LCD_BL; GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode Out PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

② SSD1963 적용

일반적으로 백라이트 전용 LED Drive IC 소자를 많이 사용하고 있다. 대표적으로 FAN5333, CAT4238TD, AAT3123, AAT3132, NCP5005 등 LCD 판넬에 LED 조건에 맞 게 적용을 한다. 4.3 인치 정도는 LED Drive IC를 하나 정도 사용하지만 7인치 정 도는 3개를 사용해야 하는 경우도 있다. 한 개로 사용할 경우 화면이 어둡거나, 열 이 많이 발생한다. 또는 IC에서 LED 여러 개를 지원하는 소자를 선택하면 된다.



9) Touch

1. ADS7846

① ADS7846특 징

ADS7843이나 ADS7846 사용되는 핀 특성이 동일하다. ADS7843/7846은 4선식 저항막 방식의 터치스크린 컨트롤 소자로 주요 특징으로는 내부 2.5V기준 전압을 이용하여 배터리 전압측정, 칩 온도측정과 터치 압력 측정기능이 있으며, SPI방식 통신으로 사용한다.

피	그서
1	1 d

핀 번호	핀 이름	기능 요약
1	+VCC	전원 전압, 2.7V to 5V.
2	X+	X+ 위치 입력 ADC1
3	Y+	Y+ 위치 입력 ADC2
4	Х-	X-위치 입력
5	Y-	Y-위치 입력
6	GND	접지
7	IN3	AUX 입력 1. ADC3 (Battery Monitor Input => ADS7846) *1
8	IN4	AUX 입력 2, ADC4 (Auxiliary Input to ADC =>ADS7846) *2
9	VREF	기준 전압
10	+VCC	디지털 I/O 전원 전압, 2.7V to 5V.
11	/PENIRQ	PEN 인터럽트. 오픈 애노드 출력(저항 10kΩ~100kΩ 풀업저항 필요)
12	DOUT	직렬 데이터 출력. 데이터는 DCLK의 하장에지에 의해 이동.이 출력은 높은 임피던스일 때 /CS가 High
13	BUSY	Busy 출력. 이 출력은 높은 임피던스일 때 /CS 가 High
14	DIN	직렬 데이터 입력./CS는 Low, 데이터는 DCLK의 상승에지에 의해 래치
15	/CS	칩 선택 입력. 변환 타이밍과 직렬 입/출력 레지스터 제어/CS=1 파워 다운모드 (A/D 컨버터 만)
16	DCLK	확장 클럭 입력. 이 클럭은 SAR 변환 과정과 동기식 직렬 데이터 I/O 실행

ADS7843, ADS7846 차이점으로 7번 *1, 8번 *2 은 ADS7846의 특성을 나타낸다. 보드에 서 이 부분을 사용하지 않기 때문에 구하기 쉬운 것으로 사용한다.

CS	7	Power Down
DCLK		านที่ในกา
DIN	S A2 A1 A0 WODE OF PD1 PD0 S A2 A1 A0 WODE OF PD1 PD0	S A2 A1 A0
BUSY	~	
DOUT	11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 C 11 10 9	8 7 Tri-State

최대 변환율(15Clocks-per-Conversion)

② 구성회로도



③ ADS7843/7846의 제어 명령

Bit 7 (MSB)	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0 (LSB)
s	A2	A1	AO	MODE	SER/DFR	PD1	PD0

ADS7843/7846의 핀

비트	이름	설명
7	S	시작 비트. 컨트롤 바이트는 DIN에 의해 첫 번째 High 비트와 함께 시작. 새로운 컨트롤 바이트는 12 비트 변환모드에 15 클럭 주기 또는 8 비트 변환 모드에 11 클럭 주기로 시작.
6~4	A2 - A0	채널 선택 비트. SER//DFR 비트에 따라서 A/D MUX, 터치 드라이버 스위치, 기준 입력 설정
3	MODE	12/8 비트 변환 모드 선택 비트.1은 12 비트(LOW),0은 8 비트(HIGH).
n	SED/DED	기준 선택 비트.
Z	SEK/DFK	A2-A0 비트에 따라서 A/D MUX, 터치 드라이버 스위치, 기준 입력 설정
1-0	PD1 - PD0	파워-다운 모드 선택 비트.

S는 스타트 비트로서 항상 1로 되며, MODE는 A/D 컨버터 모드 설정 비트이다. M=0 일때 12비트 분해능을 갖는 A/D 컨버터 모드 선택 M=1 일때 8비트 분해능을 갖는 A/D 컨버터 모드 선택 여기서는 12 비트 분해능으로 1 을 사용 한다.

3비트로 구성된 A2-A0는 내부 A/D MUX로 A/D 변환한 값을 읽어올 때 사용하는 비트이다.

아래 표는 Single-Ended 기준 모드(SER/DFR HIGH).

A2	A1	A 0	Х+	Y+	IN3	IN4	-IN ⁽¹⁾	X SWITCHES	Y SWITCHES	+REF ⁽¹⁾	-REF ⁽¹⁾
0	0	1	+IN				GND	OFF	ON	+V _{REF}	GND
1	0	1		+IN			GND	ON	OFF	+V _{REF}	GND
0	1	0			+IN		GND	OFF	OFF	+V _{REF}	GND
1	1	0				+IN	GND	OFF	OFF	+V _{REF}	GND

NOTE: (1) Internal node, for clarification only-not directly accessible by the user.

TABLE I. Input Configuration, Single-Ended Reference Mode (SER/DFR IIIGII).

아래 표는 Differential 기준 모드(SER/DFR LOW).

I	A2	A1	A0	Х+	Y+	IN3	IN4	-IN ⁽¹⁾	X SWITCHES	Y SWITCHES	+REF ⁽¹⁾	-REF ⁽¹⁾
Γ	0	0	1	+IN				-Y	OFF	ON	+Y	-Y
I	1	0	1		+IN			-X	ON	OFF	+X	-X
I	0	1	0			١N		CND	ΟΓΓ	OLL	اV _{REF}	GND
I	1	1	0				+IN	GND	OFF	OFF	+V _{REF}	GND

NOTE: (1) Internal node, for clarification only-not directly accessible by the user.

TABLE II. Input Configuration, Differential Reference Mode (SER/DFR LOW).

SER/DFR PD1-PD0 은 단극성이나 차동 기준 입력 방식을 선택하는데 차동 기준 입 력 방식을 채택한다. D1및 PD0 비트 는 0으로 사용하고 아래 그림 참고한다.

PD1및 PD0 비트 기능

PD1	PD0	PENIRQ	DESCRIPTION
0	0	사용	A/D 변환을 하지 않는 시간에는 파워 다운
0	1	금지	내부 기준전압은 OFF 상태, A/D 변환기는 ON 상태
1	0	사용	내부 기준전압은 ON 상태, A/D 변환기는 OFF 상태
1	1	금지	내부 기준전압과 A/D 변환기는 모두 ON 상태

④ STM32F103과 ADS7843/7846연결 배치

터치스크린 컨트롤에 필요한 X+, Y+, X-, Y-좌표 연결핀, SPI통신을 하기위한 DOUT, /CS, DCLK, DIN핀,/PENIRQ핀만을 사용하면 됩니다. /PENIRQ핀은 PEN 인터럽트 핀으로써, 4선식 저항막을 통한 터치스크린 인식시 L신호를 내보내어 다른 명령을 처리 중 이던 MCU에게 터치스크린이 눌렸음을 알려주는 인터럽트 핀이다. 터치스크린을 눌려졌을 때 변화하는 전압 값, 또한 A/D MUX채널을 변경하여 A/D변환 값을 측정하고, MCU와 SPI통신으로 해당 값을 읽는다.

PB3	PB4	PB5	PB6	PB7	
SPI_CLK	SPI_MISO	SPI_MOSI	TP_CS	TP_INT	

SPI_CLK	(STM32,	PB3)	=>DCLK	(ADS7843/7846,	16핀)
SPI_MISO	(STM32,	PB4)	=>DOUT	(ADS784/78463,	12핀)
SPI_MOSI	(STM32,	PB5)	=>DIN	(ADS7843/7846,	14핀)
TP_CS	(STM32,	PB6)	=>/CS	(ADS7843/7846,	15핀)
TP_INT	(STM32,	PB7)	=>/PENIR	Q(ADS7843/7846,	11핀)



[그림 2.2.12] ADS7843/7846 회로도

2. TSC2003

TSC DEVICE	ANALOG INTERFACE TYPE	DIGITAL INTERFACE TYPE	OPERATION SCHEME
ADS7843	4-wire	SPI	Normal Command-Based
ADS7845	5-wire	SPI	Normal Command-Based
ADS7846	4-wire	SPI	Normal Command-Based
TSC2003	4-wire	l ² C	Normal Command-Based
TSC2046	4-wire	SPI	Normal Command-Based
TSC2004	4-wire	l ² C	Register-Based with Batch-Delay
TSC2005	4-wire	SPI	Register-Based with Batch-Delay
TSC2006	4-wire	SPI	Register-Based with Batch-Delay
TSC2007	4-wire	l ² C	Advanced Command-Based

ADS7843/7846와 함께 많이 사용된다. 주요 특징으로는 외부 AUX입력, 내부 2.5V기준전압을 이용하여 배터리 2개의 전압측정, 온도측정과 터치 압력 측정기능이 있으며, I2C방식의 통신을 한다.



+VDD 전원핀과 GND, 터치스크린 컨트롤에 필요한 X+, Y+, X-, Y-좌표 연결핀, I2C통신을 하기위한 SDA, SCL핀, /PENIRQ핀만을 사용한다. /PENIRQ핀은 PEN 인터럽트 핀으로써, 4선식 저항막을 통한 터치스크린 인식시 L신호를 보내 다른 명령을 처리 중 이던 MCU에게 터치스크린이 눌렸음을 알려주는 인터럽트 핀이다.

전원 전압 2.5V~5.25V까지의 동작 범위를 가지고 있고, I2C통신을 사용하며 동기식 직렬통신 방식으로 마스터가 원하는 시간에 모든 통신을 주도할 수 있고, 2선만으로 양방향 통신이 가능하여 널리 사용되는 통신 방식이다. 통신 속도는 Standard Mode(100kHz), Fast Mode(400kHz), High-Speed Mode(3.4MHz)를 지원한다.

앞서 특징에서 살펴본 배터리 전압 모니터, 칩 온도측정, 터치스크린 압력측정은 내부에 A/D MUX의 채널을 변경하여 원하는 해당 기능의 A/D 변환 값을 측정하며, 터치스크린을 눌려졌을 때 변화하는 전압 값 또한 A/D MUX채널을 변경하여 A/D변환 값을 측정하고 MCU와 I2C통신으로 해당 값을 읽는다.

터치 핀 번호	터치 기능	ADS7846 핀 번호	ADS7846 기능
1	XL	2	Χ+
2	YL	3	Y+
3	XR	4	Х-
4	YU	5	Y-

LMS700KF06 외형 및 치수



3. Touch 커넥터

1) I2812-7IPT2432A => PCB 직접 납땜, 터치 스크린 포함

2) COM26T2844 => 터치 스크린 포함, 커넥터필요. 아래 [그림 2.2.11] 부품 필요



52207-0490 NT-FPCQ3C-Q5-45P NT-FFC-CON45P [그림 2.2.11] COM26T2844 에 필요한 커넥터

- 1) 52271-0490(Bottom) => 터치 스크린 커넥터(52207-0490 Top 사용안함)
- 2) NT-FPC0.3C-0.5-45P => PCB부착 커넥터와 LCD 커넥터 연결
- 3) NT-FFC-CON45P => PCB부착 커넥터
- 3. TG028HBZ43 => PCB 직접 납땜, 터치 스크린 포함

10) SD Card (SPI 사용)

SD Card 소켓은 [그림 2.2.13-2] 처럼 J4의 AUTF-112CTDAR-R02, J9의 T-Flash소켓 (49225-0821) 둘 중 하나를 구하기 쉬운 것을 선택해 사용 할 수 있게 되어 있다. 추천 소켓은 J9의 T-Flash소켓(49225-0821) 으로 SD Card 넣고 빼기가 쉽게 되어 있 다. AUTF-112CTDAR-R02는 밀고 소켓 윗부분을 올려야 열리게 되어 있다. 여기서는 SD Memory Card(최대용량 2G), SDHC(4G) 프로그램으로 코딩으로 구분하여 프로그램이 작성 되어 있다.



[그림 2.2.13-1] SD Card 회로도

[그림 2.2.13-2] SD Card 실물

(1). SD 카드 개요

SD 카드는 대용량 저장장치로 휴대용 기기에 널리 사용되고 있다. SD 카드에는 3 가지 전송모드(1-bit SD, 4-bit SD, SPI mode)가 있고 각 카드는 3 가지 전송방식을 모두 지원한다. (단 MicroSD 인 경우 SPI 모드는 옵션이다.) 일반적인 경우 25MHz 클럭까지 지원하고 High speed 인 경우 50MHz 클럭을 지원 한다. MMC 와도 대응하고 있으며 약간의 고려사항을 맞추면 상호 호환가능 하다. SD 카드는 다른 플래시 메모리 컨트롤러와 달리 SPI 모드를 사용할 수 있어 일반 SPI 모듈을 사용하는 MCU 라면 큰 어려움 없이 접속하여 사용할 수 있다.
구분	FAT12	FAT16(32)	FAT32
사용 용도	플로피	저용량 HDD	고용량 HDD
클러스터 표현 비트 수	12bit	16bit	32bit(28bit 만 사용)
최대 클러스터 개수	4,084 개	65,524 개	약 228 만개
최대 볼륨 크기	16MB	2GB	2TB
디렉토리당최대 파일 개수	Х	65,535 개	65,535 개
루트디렉토리의 파일개수 제한	있음	있음	없음

(2) SD 카드 특징

여러가지 특징이 많은 가운데 이중 참고할 만한 부분은 먼저 SD Memory Card 의 용량은 최대 2GB, SDHC 는 2GB 이상 32GB 이고, SDXC 는 32GB 에서 2TB 이다. 규격은 구조적으로 차이가 있기 때문에 많이 알려지고 쉽게 제어할 수 있는 즉, 우리가 사용할 규격은 일반적은 SD 카드이나, SDHC 카드는 제어나 기타 사용에 널리 사용되고 있다. 여기서는 SD Memory Card 는 2G, SDHC 4G 로 테스트 하였다.

4. SD 카드의 실물

[그림 2.2.14] SD Card 실물

Secure Digital I/O Pinout						
Pin #	SD 4-bit Mode		SD 1-bit Mode		SPI Mode	
1	CD/DAT[3]	[3] Data Line 3		Not Used	CS	Card Select
2	CMD	Command Line	CMD	Command Line	DI	Data Input
3	VSS1	Ground	VSS1	Ground	VSS1	Ground
4	VDD	Supply Voltage	VDD	Supply Voltage	VDD	Supply Voltage
5	CLK	Clock	CLK	Clock	SCLK	Clock
6	Vss2	Ground	Vss2	Ground	Vss2	Ground
7	DAT[0]	Data Line 0	DATA	Data Line	DO	Data Output
8	DAT[1]	Data Line 1 / Interrupt	IRQ	Interrupt	IRQ	Interrupt
9	DAT[2]	Data Line 2 /Read Wait	RW	Read Wait	NC	Not Used

커맨드 인덱스	인자	응답	데이터 전송	생략형	설 명
CMD0	None(0)	R1	No	GO_IDLE_STATE	SD 모드에서 SPI 모드 변경 시 사용
CMD1	None(0)	R1	No	SEND_OP_COND	초기화 개시
ACMD41(*1)	*2	R1	No	APP_SEND_OP_COND	SDC 전용. 초기화 시작
CMD8	*3	R7	No	SEND_IF_COND	SDC V2 전용. 동작 전압 확인
CMD9	None(0)	R1	Yes	SEND_CSD	CSD 레지스터 읽기
CMD10	None(0)	R1	Yes	SEND_CID	CID 레지스터 읽기
CMD12	None(0)	R1b	No	STOP_TRANSMISSION	데이터 읽기 강제로 정지
CMD16	Blocklength[31:0]	R1	No	SET_BLOCKLEN	읽기 쓰기 블록 사이즈 변경
CMD17	Address[31:0]	R1	Yes	READ_SINGLE_BLOCK	싱글 블록 읽기
CMD18	Address[31:0]	R1	Yes	READ_MULTIPLE_BLOCK	멀티 블록 읽기
CMD23	Number ofblocks[15:0]	R1	No	SET_BLOCK_COUNT	MMC 전용. 멀티 블록 읽기/쓰기. 커맨드로 전송 블록 수 설정
ACMD23(*1)	Number ofblocks[22:0]	R1	No	SET_WR_BLOCK_ERASE_CO UNT	SDC 전용. 멀티 블록 쓰기 커맨드, 이전에 지울 블록 수 설정
CMD24	Address[31:0]	R1	Yes	WRITE_BLOCK	싱글 블록 쓰기
CMD25	Address[31:0]	R1	Yes	WRITE_MULTIPLE_BLOCK	멀티 블록 쓰기
CMD55(*1)	None(0)	R1	No	APP_CMD	어플리케이션 특화 커맨드
CMD58	None(0)	R3	No	READ_OCR	OCR 읽기
* 1 · ACMI) <n>는 CMD55-</n>	CMD<	n>의 :	커매드 순서를 의미한다	

* 2 : 예약(0)[31], HCS[30], 예약(0)[29:0]

* 3 : 예약(0)[31:12], Supply Voltage(1)[11:8], Check Pattern(0xAA)[7:0]

<SPI 모드 초기화 순서>

MMC/SDC 서는 전원 ON 에 의해 우선 그것 본래의네이티부인 동작 모드가 됩니다. SPI 모드로 초기화 하려면 다음 순서를 밟을 필요가 있습니다.

전원 투입 또는 카드 삽입에 의해 카드는 250ms 이내, 최소 전압 2.0V 까지 전압이 상승해야한다. 전원이 안정 또는 카드 삽입을 검출하면 1ms 이상 기다리고, DI (CMD 단자),CS 를 High 로 하고, SCLK 를 74clock 이상 (400kHz 이하)보내어 IDLE Satet 에 코맨드 준비가 가능하다.

SPI 포트의 전송 clock·레이트를 100kHz~400kHz 로 설정했으면. CS 신호를 assert(Low)하고 *CMD0 명령을 보내면*, 소프트웨어·reset 를 한다. CMD0는 CS 신호를 샘플 하고, Low 레벨의 경우는 SPI 모드로 들어 가는 중이다. CMD0을 보낼 때는 SD 모드이고, 아직 SPI 모드는 아니기 때문에, 코맨드·패킷의 CRC 바이트 0x95를 전송 해야 이 명령으로 SPI 모드로 들어 가면 R1 형태로 응답한다. SD 카드가 V2.0 이상을 사용시 CMD8을 보내 SD 카드 동작을 체크하고, 이때도 CRC 바이트 0x87를 전송 해야 이 명령으로 SPI 모드로 들어 가면 R7 형태로 응답한다. 만약 CMD8을 보내도 응답이 없으면 SD 카드는 V2.0 이하이다.

모드이고, 아직 SPI모드는 아니기 때문에, 코맨드·패킷의 CRC 바이트 0x95를 전송 해야 이 명령으로 SPI모드로 들어 가면 R1 Response(0x01) 형태로 응답한다.

CMD1 를 보내면 카드는 초기화를 시작한다. 초기화의 종료를 polling 하기 때문에, CMD1 을 반복하 송신해 Response 를 조사합니다. 초기화가 종료하면, In Idle State 비트가 (0x00)Response 가 돌아간다. 카드에 의해서는 초기화로 *수백ms 이상* 걸린다, 타임 아웃에는 여유를 들어 놓아야 한다. 이 처리가 종료한 시점부터

통상의 읽고 쓰기 동작이 가능하게 된다. SDC 그러면 CMD1 대신에 ACMD41 에서의 초기화가 권장 되고 있고 이를 사영한다. SD 카드와 MMC 양방에 대응하는 경우는, 먼저 ACMD41을 보내어 봐 reject 되면 MMC 라고 판단해 CMD1 에 초기화를 행하는 것이 이상적이다.

CMD58 명령을 보내 CCS 정보를 읽고, 이 명령은 R3 형식으로 OCR 레지스터 값을 알려준다. CCS =0 이면 표준용량, CCS =1 이면 SDHC 카드이다. 이로서 SPI 초기화가 완료된다.

. CID 레지스터

CID 레지스터는 SD/MMC 카드의 고유한 정보를 담고 있다. 128 비트의 크기에 카드의 제품명, 시리얼번호 등의 내용을 가지고 있는데 그 내용은 아래와 같다.

		크기	위치	신러
이 늠	타잎	(bit)	(bit)	설명
Manfacturer ID	Binary	8	127~120	제조사의 고유 식별 변호
OEM/Application ID	ASCII	16	119~104	OEM 혹은 카드 내용에 대한 식별번호
Product Name (PNM)	ASCII	40	103~64	제품명
Product Revision (PRV)	BCD	8	63~56	제품 리비젼. 2 자리의 BCD 번호
Serial Number (PSN)	Binary	32	55~24	시리얼 번호. 32 비트 정수
Reserved	N/A	4	23~20	
Manufacture Date Code (MDT)	BCD	12	19~8	제조일자 (yy-m 포맷)
CRC7 checksum (CRC)	Binary	7	7~1	CID 레지스터에 대한 CRC7 체크섬
Reserved	N/A	1	0	사용하지 않음. 항상 '1'

11) RTC

실시간 클럭 (RTC, real-time clock)으로 시계나 달력을 만들 때 주로 이용하며마이컴 에 일부분에 포함된 것을 이용하여 정확한 타이밍을 이용한다. 보통 32.768KHz를 사용한다. C5, C6은 N.C~18P사이



[그림 2.2.13] RTC 회로도

제 3 장 STM32 실습

실습 위주이기 때문에 자세한 프로그램 관련한 설명은 생략한다. 필요한 부분에 대해서는 간단히 기술한다.

3.1 GPIO_LED

D1이 PB8 에 연결이 되어 있다. Low 일 때 LED 가 ON 되고, Low 일 때 High 이면 OFF된다.

[그림 3.1.1]회로

1 GPIO LED 의 main 함수이다.

int main(void) SystemInit(); { GPIO Configuration(); /* Infinite loop */ while (1){ /*===D1-OFF====*/ GPIO SetBits(GPIOB, GPIO Pin 8); Delay(0xfffff); Delay(0xfffff); Delay(0x5ffff); /*===D1-ON= ==*/ GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8); Delay(0xfffff); Delay(0xfffff); Delay(0x5ffff); } } Main 함수내의 GPIO Configuration()는 PORTB 의 8번 핀을 출력으로 설정하는 방법 이다. 예1) RCC->APB2ENR|=1<<3; //PORT 클럭 활성화 GPIOB->CRH&=0XFFFFFF0; GPIOB->CRH|=0X0000003;//PB 8~15핀의 GPIO GPIOB->ODR = 1 << 8; //PB8 GPIO Mode =>Output 예2) GPIO InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; // Port PB8 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;// GPIO Speed 50MHz GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // GPIO Mode =>Output GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); // Port B 여기서는 예1과 예2 가 같은 기능이나 이해하기가 쉬운 예2) 를 바탕으로 한다. 시뮬레이션을 해 보자. 프로그램은 구동은 1 GPIO LED\test내의 아래 [그림 3.1.2] പ്പ് 🕼 test 21KB ചിision4 Project) 더블클릭한다. 이것은 test.uvproj 에서 test 파일명이며,

파일 확장자는 uvproj 이며, 글씨가 이상한 글씨처럼 보이는 것이 μvision V4.0 을 나 타낸다.

μvision 에서 확장자는 uvproj 가 구동 실행파일이다. test.hex 에서 확장자가 컴파일 해서 생성된 파일로 이것을 다운로드 한다.

[그림 3.1.2] 1_GPIO_LED\test

다음은 에러없이 컴파일해서 시뮬레이션을 해보자. [그림 3.1.3] 왼쪽 Project 아래 Test 를 클릭하고 Option for Target 'Test'... 를 선택한다.

[그림 3.1.3] Option 선택

아래 [그림 3.1.4] 처럼 Use Simulator 가 체크되어 있어야 시뮬레이션을 할 수 있다.

[그림 3.1.4] Simulator 체크

그리고 아래 [그림 3.1.5]처럼 메뉴 바의 Debug 아래 툴을 선택하거나 [그림 3.1.6] 의 그림 도구 바의 🖳을 선택한다.

[그림 3.1.5] Debug 메뉴바

[그림 3.1.6] Debug 도구바

그림 도구 바의 Evolution Logic Analyzer 을 선택하고, Setup... 화면을 클릭하면 아래그 림처럼 화면이 뜬다. [그림 3.1.7] 처럼 🛄 클릭하여 출력 포트 PORTB.8 을 쓰 고 창을 닫는다.

[그림 3.1.7] 출력 포트설정

시뮬레이션 결과를 보기 위해 🔄 클릭 또는 Run(F5)을 한다. 파형을 전체 볼 때는 ④ 클릭하고, 리셋을 할 때 🗱 클릭하고, 중지할 때 😢 클릭하면 된다. [그림 3.1.8]처럼 출력파형을 볼 수 있다.

[그림 3.1.8] 출력파형

[그림 3.1.10] 1_GPIO_LED 동작

실행결과 보기 1_GPIO_LED 테스트 결과이다. LED D1 이 깜빡이는 것을 알 수 있다.

[그림 3.1.9] 실험 결과

Selected Rot Pri Configuration NODE: Bill Output Fill View, Intel State State Control and Intel	Beenet for Fridrig, and MIDE () for a Filter → () Frid Photocolaeval →
	se selose policios en selose policios
	Francistation 🗸

아래 그림[그림 3.1.9] 처럼 포트 PORTB.8 이 체크 상태를 반복하는 것을 알 수 있 다.

그리고 또 다른 결과를 보는 방법은 아래 [그림 3.1.9] 처럼 들어간다.

[그림 3.1.9] 포트 설정

3.2 GPIO_LED



[그림 3.2.2] Option

아래 그림처럼 Use Simulator 가 체크되어 있어야 시뮬레이션을 할 수 있다.

[그림 3.2.3] Use Simulator 체크

그리고 아래 그림처럼 메뉴 바의 Debug 아래 툴을 선택하거나, [그림 3.2.5] 도구 바의 🔍을 선택한다.

[그림 3.2.4] Debug 메뉴 바

[그림 3.2.5] Debug 도구 바

그림 도구바의 💽 Logic Analyzer 을 선택하고, ^{Setup} 화면을 클릭하면 아래그림처럼 화면이 뜬다. [그림 3.2.6] 🛄 클릭하여 출력 포트 PORTB.1 을 쓴다.

[그림 3.2.6] 포트 설정

그리고, 다시 🛄 클릭하여 출력 포트 PORTB.8 을 쓰고 Close 버튼을 클릭하고 창을 닫는다.

[그림 3.2.7] 출력 포트 설정

아래 그림처럼 PORTB.1, PORTB.8 창이 생성이 된다.

[그림 3.2.8] PORTB.1, PORTB.8 생성

 Image: Section 2000:
 Image: Section 2000:

 Image: Secti

[그림 3.2.9] 출력 파형결과

또 다른 방법은 이 상태에서 메뉴바의 Peripherals에서 General Purpose I/O 의 GPIOB 를 선택하면, [그림 3.2.1] 처럼 PORTB.1, PORTB.8 서로 교대하며 깜빡이는 알 수 있다.

[그림 3.2.10] 실행 결과

실제 실행동작

[그림 3.2.11] 동작

3.3 SysTick

```
위의 예제 1 GPIO LED 과 2 GPIO LED 는 아래 함수들을 사용하였다.
void Delay (uint32 t nCount)
ł
  for(; nCount != 0; nCount--);
Delay 함수는 프로그램상 시간 지연을 목적으로 많이 사용하고 있다. CPU 에서 보면
단순한 숫자감소일 뿐, 그냥 프로그램 코드이다. 이유는 Delay 함수에서 사용된
변수, 매개 변수들은 Delay 함수 호출 시 Stack 에 생성됐다가 종료 후 Stack 에서
모두 사라지기 때문이다. 따라서 이는 많은 오차를 갖게 된다.
이를 해결하기 위해 SysTick 을 이용한 프로그램을 사용한다.
int main(void)
ł
   GPIO Configuration();
   delay init();
   /* Infinite loop */
   while (1)
        {
                //D2-OFF D1-ON
                 GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);
                                                   //D2
                 GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);
                                                   //D1
                 delay_ms(1000); /* delay 1000ms */
                 //D2-ON D1-OFF
                 GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);
                 GPIO SetBits(GPIOB, GPIO Pin 8);
                 delay_us(1000*1000); /* delay 1000ms */
   }
void delay_init(void)
ł
   RCC_ClocksTypeDef RCC_ClocksStatus;
   RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClocksStatus);
   SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);
        SysTick_ITConfig(DISABLE);
   delay fac us = RCC ClocksStatus.HCLK Frequency / 8000000;
   delay_fac_ms = RCC_ClocksStatus.HCLK_Frequency / 8000;
void delay_us(u32 Nus)
{
   SysTick_SetReload(delay_fac_us * Nus);
   SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
   SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
   do
   ł
      Status = SysTick GetFlagStatus(SysTick FLAG COUNT);
   while (Status != SET);
   SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);
        SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
```

```
void delay_ms(uint16_t nms)
ł
   uint32_t temp = delay_fac_ms * nms;
   if (temp > 0x00ffffff)
   {
       temp = 0x00ffffff;
   }
   SysTick_SetReload(temp);
   SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
   SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
   do
   {
       Status = SysTick_GetFlagStatus(SysTick_FLAG_COUNT);
   }while (Status != SET);
   SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);
         SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
   }
}
프로그램은 구동은 3_SysTick\test내의 (@itest 21KB 킓ision4 Project) 더블클릭한다.
test.hex 에서 확장자가 컴파일해서 생성된 파일로 이것을 다운로드 한다.
```

2 GPIO LED 같은 결과이지만 원하는 시간에 대해서는 정확하다.

3.4 USART

메인보드 S2스위치를 EX(실행)으로 위치해 놓고 통신 프로그램을 실행한다. .실행 뒤에 [그림 3.4.6] 처럼 환경 설정을 한다.

프로그램은 구동은 4_USART\test내의 [1] test 21KB 킓ision4 Project 더블클릭한다. test.hex 에서 확장자가 컴파일해서 생성된 파일로 이것을 다운로드 한다.

🌧 Flash Loader Demo 🛛

연결 상태 Receive 492 characters Receive 512 characters		포트설정 시리얼포트	COM6	Ŧ
승신 상태	보내기 지우기	통신속도 테이터 비트 정지비트 패리티	8 BIT 1 BIT None	* *
수신 상태 		페니니 <u>확</u> 인	칠소	
* USART GETUD BAUGATE = 115200 * * USART FEC. BAUGATE = 115200 * * GPIOBE 01 OFF * * GPIOBE 01 OFF * * GPIOBE 01 OFF * * GPIOBE 01 OFF *		테이터 형식 보내기	ASCII	Ŧ
* 6P1088 01 0FF * * 6P1088 01 0N * * 6P1088 01 0FF *		받기 파일 파일열기	ASUTT	▼ 장
* GP1088 D1 0FF * * GP1088 D1 0FF * * GP1088 D1 0FF * * GP1088 D1 0FF *	지우기		끝내	

[그림 3.4.6] 환경 설정 6. 4_USART main 함수 프로그램 int main(void)

```
{
          SystemInit();
          GPIO_Configuration();
          USART_Configuration();
          delay_init();
          printf("\r\n");
          printf("* STM32F103 Board ! ^ ^ *\r\n");
printf("* USART Test, BaudRate = 115200 *\r\n");
    while (1)
                   GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);
          {
                     printf("* GPIOB8 D1 ON *\r\n");
                     delay_us(1000*1000); /* delay 1000ms */
                   GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);
                    printf("* GPIOB8 D1 OFF *\r\n");
                   delay_ms(1000); /* delay 1000ms */
          }
}
```

7. 통신 시뮬레이션 이번에는 USART 통신 프로그램을 시리얼 포트로 문자 전송하는 것을 시뮬레이션

하는 과정이다.

[그림 3.4.7] 상단 오른쪽은 1. 디버그 시작과 끝을 할 때 사용하고, 2. UART 선택한 다. 3. 시뮬레이션 결과를 실행 하기 위해 클릭하고, 4. 프로그램을 작성한 것을 출 력 해 볼 수 있다. 5. 리셋을 클릭해 다시 실행된 결과를 볼 수 있다. 지금까지 테스 트 해 본 결과 하드 디버깅도 편하고 장비에 다운로드 안하고도 미리 알 수 있어 개발에 편리하다.

[그림 3.4.7] 통신 시뮬레이션

3.5 ADC_USART



프로그램은 구동은 5_ADC_USART\test내의 [1][lest 21KB lision4 Project] 더블클릭한다. test.hex 에서 확장자가 컴파일해서 생성된 파일로 이것을 다운로드 한다.

통신프로그램 실행할 때는 Flash Loader Demo 다운로드 프로그램을 실행하 면 안된다. 같은 포트를 사용하기 때문에 충돌하기 때문이다. 아래 그림처럼 포트 설정을 한다.

가변 저항을 돌리면 전압값이 바뀌는 것을 알 수 있다.

[그림 3.5.2] ADC_USART 실험결과

3.6 TFT LCD

프로그램은 구동은 6_TFT_LCD\test내의 더블클릭한다. Test.hex 에서 확장자가 컴파일해서 생성된 파일로 다운로드 한다.

A. TFT LCD 초기화

8비트 / 16비트 무관하게 공통으로 사용할 수 있게 되어 있으나.8비트로 되어 있다. 초기화는 아래 I2812-7IPT2432A 의 void LCD_Init(void) 함수처럼 8비트 16비트 무관하다.

1. I2812-7IPT2432A 초기화 void LCD_Init(void) £ delay_ms(1000); LCD_BL_GPIO_Config(); LCD_GPIO_OUTPUT(); LCD Set GPIO Config(); LCD_BL_H; LCD_CS_H; LCD_RS_H; LCD_RD_H; LCD_WR_H; LCD_RST_H; delay_ms(10); LCD_RST_L; delay_ms(50); LCD_RST_H; delay_ms(100); //initializing funciton 1 LCD_WR_REG(0x00E7,0x0010); LCD_WR_REG(0x0000,0x0001); LCD_WR_REG(0x0001,0x0100); // set SS and SM bit LCD_WR_REG(0x0002,0x0700); // set 1 line inversion // LCD_WR_REG(0x03, 0x10B0); // set GRAM write direction and BGR=1. #if ID AM==000 LCD_WR_REG(0x0003,0x1000);// TFM=0,TRI=0,SWAP=1,16 bits system interface swap RGB to BRG, #elif ID_AM==001 LCD_WR_REG(0x0003,0x1008); #elif ID AM==010 LCD_WR_REG(0x0003,0x1010); #elif ID_AM==011 LCD_WR_REG(0x0003,0x1018); #elif ID_AM==100 LCD_WR_REG(0x0003,0x1020);

#elif ID_AM==101

LCD_WR_REG(0x0003,0x1028);

#elif ID_AM==110

LCD_WR_REG(0x0003,0x1030);

#elif ID_AM==111

LCD_WR_REG(0x0003,0x1038);

#endif

LCD_WR_REG(0x0004, 0x0000); // Resize register

LCD_WR_REG(0x0008, 0x0207); // set the back porch and front porch

LCD_WR_REG(0x0009, 0x0000); // set non-display area refresh cycle ISC[3:0]

LCD_WR_REG(0x000A, 0x0000); // FMARK function

LCD_WR_REG(0x000C, 0x0001); // RGB interface setting

LCD WR REG(0x000D, 0x0000); // Frame marker Position

LCD_WR_REG(0x000F, 0x0000); // RGB interface polarity

//Power On sequence //

LCD_WR_REG(0x0010, 0x0000); // SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB

LCD_WR_REG(0x0011, 0x0007); // DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0] LCD_WR_REG(0x0012, 0x0000); // VREG1OUT voltage LCD_WR_REG(0x0013, 0x0000); // VDV[4:0] for VCOM amplitude LCD_WR_REG(0x0007, 0x0001); //

delay_ms(2000); // Dis-charge capacitor power voltage LCD_WR_REG(0x0010, 0x1590); // SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB LCD_WR_REG(0x0011, 0x0227); // DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0] delay_ms(1000); // Delay 50ms

LCD_WR_REG(0x0012, 0x009c); // Internal reference voltage= Vci; delay_ms(1000); // Delay 50ms LCD_WR_REG(0x0013, 0x1900); // Set VDV[4:0] for VCOM amplitude LCD_WR_REG(0x0029, 0x0023); // Set VCM[5:0] for VCOMH LCD_WR_REG(0x002B, 0x000E); // Set Frame Rate delay_ms(500); // Delay 50ms

#if ID_AM==000

LCD_WR_REG(0x0020,0x00ef);//GRAM LCD_WR_REG(0x0021,0x013f);

#elif ID_AM==001

LCD_WR_REG(0x0020,0x00ef); LCD_WR_REG(0x0021,0x013f);

#elif ID AM==010

LCD_WR_REG(0x0020,0x0000); LCD_WR_REG(0x0021,0x013f);

#elif ID_AM==011

LCD_WR_REG(0x0020,0x0000); LCD_WR_REG(0x0021,0x013f);

#elif ID_AM==100

LCD_WR_REG(0x0020,0x00ef); LCD_WR_REG(0x0021,0x0000);

#elif ID AM==101

LCD_WR_REG(0x0020,0x00ef); LCD_WR_REG(0x0021,0x0000);

#elif ID_AM==110

LCD_WR_REG(0x0020,0x0000); LCD_WR_REG(0x0021,0x0000);

#elif ID_AM==111

LCD_WR_REG(0x0020,0x0000); LCD_WR_REG(0x0021,0x0000);

#endif

// ------ Adjust the Gamma Curve ------//
LCD_WR_REG(0x0030,0x0000);
LCD_WR_REG(0x0031,0x0305);
LCD_WR_REG(0x0032,0x0003);
LCD_WR_REG(0x0035,0x0304);
LCD_WR_REG(0x0036,0x000f);
LCD_WR_REG(0x0037,0x0407);
LCD_WR_REG(0x0038,0x0204);
LCD_WR_REG(0x0039,0x0707);
LCD_WR_REG(0x0030,0x0707);
LCD_WR_REG(0x0030,0x0403);
LCD_WR_REG(0x0030,0x1604);

//----- Set GRAM area -----// LCD WR REG(0x0050, 0x0000); // Horizontal GRAM Start Address LCD_WR_REG(0x0051, 0x00EF); // Horizontal GRAM End Address LCD_WR_REG(0x0052, 0x0000); // Vertical GRAM Start Address LCD_WR_REG(0x0053, 0x013F); // Vertical GRAM Start Address LCD_WR_REG(0x0060, 0xA700); // Gate Scan Line LCD_WR_REG(0x0061, 0x0001); // NDL, VLE, REV LCD_WR_REG(0x006A, 0x0000); // set scrolling line //----- Partial Display Control -----// LCD_WR_REG(0x0080, 0x0000); LCD_WR_REG(0x0081, 0x0000); LCD_WR_REG(0x0082, 0x0000); LCD WR REG(0x0083, 0x0000); LCD_WR_REG(0x0084, 0x0000); LCD_WR_REG(0x0085, 0x0000); //----- Panel Control -----// LCD_WR_REG(0x0090, 0x0010); LCD_WR_REG(0x0092, 0x0600); LCD_WR_REG(0x0093, 0x0003); LCD_WR_REG(0x0095, 0x0110); LCD_WR_REG(0x0097, 0x0000); LCD_WR_REG(0x0098, 0x0000); LCD WR REG(0x0007, 0x0133); // 262K color and display ON LCD_WR_REG(0x0020, 0x0000);// 262K color and display ON

LCD_WR_REG(0x0020, 0x0000);// 262K color and display ON LCD_WR_REG(0x0021, 0x0000);// 262K color and display ON

LCD_Clear(0xffff); // white delay_ms(2000); // Delay 5ms

}

2. COM26T2844 초기화

LCD_WR_REG(0x0111,0x1000); LCD_WR_REG(0x0110,0x0101); // delay_ms(1); LCD_WR_REG(0x0111,0x1202); LCD_WR_REG(0x0110,0x0102); // delay_ms(1);

// Power supply startup(1) setting

LCD_WR_REG(0x0100,0x4010);

LCD_WR_REG(0x0111,0x00bc); LCD_WR_REG(0x0110,0x0100); LCD_WR_REG(0x0111,0x1200); LCD_WR_REG(0x0110,0x0100); $LCD_WR_REG(0x0111,0x001c);$ *LCD_WR_REG(0x0110,0x0101);* // Power supply startup(2) setting *LCD_WR_REG(0x0111,0x1a00); LCD_WR_REG(0x0110,0x0100);* // Other mode sett *LCD_WR_REG(0x0111,0x0200);* LCD_WR_REG(0x0110,0x0103); *LCD_WR_REG(0x0111,0x1506);* LCD_WR_REG(0x0110,0x0103); *LCD_WR_REG(0x0111,0x0c41); LCD_WR_REG(0x0110,0x0104);* // Display control register setting *** datasheet 16 page *LCD_WR_REG(0x0001,0x0000);* //ss=0 mirror 0100 *LCD_WR_REG(0x0002,0x0700);* //BGR =0 HWM=0, ID1:ID0 =11, AM=0 *LCD_WR_REG(0x0003,0x0030); LCD_WR_REG(0x0008,0x0506);* //FP3:FP0=5, BP2:BP0=6 *LCD_WR_REG(0x0009,0x0001);* LCD_WR_REG(0x000b,0x0000); //FRCON=0, COL1:0=00 (262144 色) LCD_WR_REG(0x000d,0x0010); LCD_WR_REG(0x0012,0x0000); LCD_WR_REG(0x0013,0x0002); LCD_WR_REG(0x0015,0x0000); *LCD_WR_REG(0x001b,0x0010); LCD_WR_REG(0x001c,0x0000);* // Tset register setting LCD_WR_REG(0x0205,0x0000); LCD_WR_REG(0x070a,0x7800); LCD_WR_REG(0x070b,0x0000); *LCD_WR_REG(0x070c,0x0030);* LCD_WR_REG(0x070d,0x0000); *LCD_WR_REG(0x070e,0x0000);* LCD_WR_REG(0x070f,0x2100); LCD_WR_REG(0x0710,0x0000); // Address setting LCD_WR_REG(0x0400,0x0031); LCD_WR_REG(0x0401,0x0000); LCD_WR_REG(0x0402,0x0000); LCD_WR_REG(0x0403,0x018f); LCD_WR_REG(0x0404,0x0000); // Y register setting LCD_WR_REG(0x0300,0x0503); LCD_WR_REG(0x0301,0x0403);

LCD_WR_REG(0x0302,0x0404); LCD_WR_REG(0x0303,0x0303); LCD_WR_REG(0x0304,0x0302); LCD_WR_REG(0x0305,0x0203); LCD_WR_REG(0x0306,0x0e14); LCD_WR_REG(0x0307,0x0503); LCD_WR_REG(0x0308,0x0403); LCD_WR_REG(0x030a,0x0303); LCD_WR_REG(0x030a,0x0302); LCD_WR_REG(0x030c,0x0203); LCD_WR_REG(0x030d,0x1f10);

// Memory access $LCD_WR_REG(0x0210,0x0000);//$ Horizontal Start Address (y = 0) $LCD_WR_REG(0x0211,0x00ef);//$ Horizontal End Address (y = 239) $LCD_WR_REG(0x0212,0x0000);//$ Vertical Start Address (x = 0) $LCD_WR_REG(0x0213,0x018f);//$ Vertical End Address (x = 339)

//##### Display On Sequence #####//

LCD_WR_REG(0x0100,0x4110); LCD_WR_REG(0x0111,0x061c); LCD_WR_REG(0x0110,0x0101); LCD_WR_REG(0x0007,0x0001); //delay_ms(45); LCD_WR_REG(0x0111,0x161b); LCD_WR_REG(0x0110,0x0101); LCD_WR_REG(0x0007,0x0003); //delay_ms(1);

LCD_WR_REG(0x0007,0x0113);

3.HX8347G 초기화

LCD_WR_REG(0x002E, 0x0088); LCD_WR_REG(0x0029, 0x008F); LCD_WR_REG(0x0029, 0x0004); LCD_WR_REG(0x00E4, 0x0010); LCD_WR_REG(0x00E5, 0x0010); LCD_WR_REG(0x00E6, 0x0010); LCD_WR_REG(0x00E7, 0x0010); LCD_WR_REG(0x00EA, 0x0000); LCD_WR_REG(0x00EB, 0x0000); LCD_WR_REG(0x00ED, 0x00C7); LCD_WR_REG(0x00E8, 0x0070);

LCD_WR_REG(0x0040, 0x0001); LCD_WR_REG(0x0041, 0x0007); LCD_WR_REG(0x0042, 0x0007); LCD_WR_REG(0x0043, 0x001E); LCD_WR_REG(0x0044, 0x001C); LCD_WR_REG(0x0045, 0x003E); LCD_WR_REG(0x0046, 0x001B); LCD_WR_REG(0x0047, 0x006B); LCD_WR_REG(0x0048, 0x0007); // GDOFF // RTN // DUM // EQ_S1 // EQ_S2 // EQ_S3 // EQ_S4 // STBA[15:8] // STBA[7:0] // PTBA[15:8] // PTBA[7:0] // OPON[7:0]

// Gamma 2.2 Setting

LCD WR REG(0x0049, 0x0013); LCD WR REG(0x004A, 0x001A); LCD WR REG(0x004B, 0x0019); LCD WR REG(0x004C, 0x0016); LCD WR REG(0x0050, 0x0001); LCD WR REG(0x0051, 0x0023); LCD_WR_REG(0x0052, 0x0021); LCD WR REG(0x0053, 0x0038); LCD WR REG(0x0054, 0x0038); LCD WR REG(0x0055, 0x003E); LCD WR REG(0x0056, 0x0014); LCD WR REG(0x0057, 0x0064); LCD WR REG(0x0058, 0x0009); LCD WR REG(0x0059, 0x0006); LCD WR REG(0x005A, 0x0005); LCD WR REG(0x005B, 0x0006); LCD WR REG(0x005C, 0x0018); LCD_WR_REG(0x005D, 0x00CC); LCD WR_REG(0x001B, 0x001A); // VRH=4.60V LCD_WR_REG(0x001A, 0x0001); LCD WR REG(0x0024, 0x0070); // VMH LCD WR REG(0x0025, 0x0058); // VML LCD WR REG(0x0023, 0x0078); // VMF LCD_WR_REG(0x0018, 0x0036); // Power on Setting LCD WR REG(0x0019, 0x0001); LCD_WR_REG(0x0001, 0x0000); LCD_WR_REG(0x001F, 0x0088); Delay_nms(5); LCD WR REG(0x001F, 0x0080); Delay_nms(5); LCD_WR_REG(0x001F, 0x0090); Delay nms(5); LCD_WR_REG(0x001F, 0x00D4); Delay_nms(5); LCD_WR_REG(0x0017, 0x0005); // 16-bit/pixel = 65536 colors LCD_WR_REG(0x0036, 0x0008); // SET PANEL (BGR_PANEL = 0) LCD_WR_REG(0x0028, 0x0038); // Display ON Setting Delay nms(40); LCD WR REG(0x0028, 0x003C); LCD_WR_REG(0x0002, 0x0000); //write_data(0x0000,0x0000); LCD WR REG(0x0003, 0x0000); //write data(0x0000,0x0000); //Column Start LCD_WR_REG(0x0004, 0x0000); //write_data(0x0000,0x0000); LCD_WR_REG(0x0005, 0x00EF); //write_data(0x0000,0x00EF); //Column End LCD_WR_REG(0x0006, 0x0000); //write_data(0x0000,0x0000); LCD WR REG(0x0007, 0x0000); //write data(0x0000,0x0000); //Row Start LCD_WR_REG(0x0008, 0x0001); //write_data(0x0000,0x0001); LCD WR REG(0x0009, 0x003F); //write data(0x0000,0x003F); //Row End ①I I2812-7IPT2432A ②COM26T2844 ③HX8347G 공통으로 8비트, 16 비트일 때 와 포트 상위,하위 사용할 때 다르므로 아래 프로그램을 참고 한다.

1 8bit TFT LCD 1

포트 Px0~7(x 는 PA,PB,PB,PC 중 하나)를 사용할 때 이다. 아래 예제는 PC. GPIO Config 는 아래와 같이 코딩한다. GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; void LCD_WR_REG16(unsigned int index) { LCD_CS_L; LCD_RS_L; LCD_RD_H; LCD_WR_H; GPIOC->ODR= (GPIOC->ODR&0XFF00)| (unsigned char)(index>>8); // 0~7 LCD WR L; LCD_WR_H; GPIOC->ODR=(GPIOC->ODR&0XFF00)|(unsigned char)index; // 0~7 LCD CS H; LCD_WR_L; LCD_WR_H; } void LCD_WR_DATA16(unsigned int data) ł LCD_CS_L; LCD_RS_H; LCD_RD_H; LCD WR H; GPIOC->ODR=(GPIOC->ODR&0XFF00)| (unsigned char)(data>>8); // 0~7 LCD_WR_L; LCD_WR_H; GPIOC->ODR=(GPIOC->ODR&0XFF00)|(unsigned char)data; // 0~7 LCD_WR_L; LCD_WR_H; LCD_CS_H; }

2 8bit TFT LCD 2

포트 Px8~15 (x 는 PA, PB, PB, PC 중 하나)를 사용 할 때 이다. 아래 예제는 PC. GPIO_Config 는 아래와 같이 코딩한다. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;

void LCD_WR_REG16(unsigned int index)

{
 LCD_CS_L; LCD_RS_L; LCD_RD_H; LCD_WR_H;
 GPIOC->ODR=((GPIOC->ODR&0x00ff)|(index&0xff00)); // 8~15
 LCD_WR_L; LCD_WR_H; delay_us(1);
 GPIOC->ODR=((GPIOC->ODR&0x00ff)|(index<<8)); // 8~15
 LCD_WR_L; LCD_WR_H; LCD_CS_H;
}</pre>

void LCD_WR_DATA16(unsigned int data)
{
 LCD_CS_L; LCD_RS_H; LCD_RD_H; LCD_WR_H;
 GPIOC->ODR=((GPIOC->ODR&0x00ff)|(data&0xff00)); // 8~15
 LCD_WR_L; LCD_WR_H;
 GPIOC->ODR=((GPIOC->ODR&0x00ff)|(data<<8)); // 8~15
 LCD_WR_L; LCD_WR_H; LCD_CS_H;</pre>

}

③ 16bit TFT LCD

포트 Px0~15 (x 는 PA, PB, PB, PC 중 하나)를 사용 할 때 이다. GPIO_Config 는 아래와 같이 코딩한다. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_All;

void LCD_WR_REG16(unsigned int index)

{
 LCD_CS_L; LCD_RS_L; LCD_RD_H; LCD_WR_H;
 DATA_LCD_PORT=index; //0~15 16bit
 LCD_WR_L; LCD_WR_H; LCD_CS_H;
 void LCD_WR_DATA16(unsigned int data)
 {
 LCD_CS_L; LCD_RS_H; LCD_RD_H; LCD_WR_H;
 DATA_LCD_PORT=data; //0~15 16bit
 LCD_WR_L; LCD_WR_H; LCD_CS_H;
 }
}

3.7 TFT_ADS7843

프로그램은 구동은 7_TFT_ads7843\test내의 [Witest 21KB lision4 Project] 더블클릭한다. test.hex 에서 확장자가 컴파일해서 생성된 파일로 이것을 다운로드 한다.

[그림 3.7.1] TFT_ADS7843 테스트 화면

통신프로그램 실행할 때는 Flash Loader Demo 다운로드 프로그램을 실행하면 안된다. 같은 포트를 사용하기 때문에 충돌하기 때문이다. 아래 그림처럼 포트 설정을 한다.

TFT_ADS7843에 사용되는 ADS7843이나 ADS7846 사용되는 핀 특성이 동일하다.

3.8 TFT OV7670

프로그램은 구동은 8_TFT_OV7670\TFT_LCD.uvproj 더블클릭한다. 8_TFT_OV7670\obj\에서 확장자가 컴파일해서 생성된 파일로 TFT_LCD.hex 를 다운로드 한다. 카메라를 통해 TFTLCD에 이미지가 나오면 정상이다.

다음 아래는 OV7670를 2가지 수정하면 하드웨어 그대로 두고, 사용할 수 있다.

1) Ov7670.h 수정사항

#define CHANGE_REG_NUM 71

2) ov7670config.h 수정사항 const char change_reg[CHANGE_REG_NUM][2]= ł $\{0x32,0x00\},\$ $\{0x2a, 0x00\},\$ {0x11,0x83}, //83 {0x12,0x46},//QVGA RGB565 {0x12,0x46}, $\{0x42, 0x7f\},\$ {0x4d,0x00},//0x09 $\{0x63,0xf0\},\$ {0x64,0xff}, $\{0x65, 0x20\},\$ $\{0x66, 0x00\},\$ $\{0x67, 0x00\},\$ $\{0x69, 0x5d\},\$ $\{0x13,0xff\},\$ {0x0d,0x41},//PLL $\{0x0f, 0xc5\},\$ $\{0x14, 0x11\},\$ $\{0x22,\!0xFF\},\!/\!/7f$ $\{0x23,0x01\},\$ $\{0x24, 0x34\},\$ $\{0x25,0x3c\},\$ $\{0x26, 0xa1\},\$ $\{0x2b, 0x00\},\$ $\{0x6b, 0xaa\},\$ {0x13,0xff}, {0x90,0x0a},// {0x91,0x01},// {0x92,0x01},// $\{0x93,0x01\},\$ $\{0x94, 0x5f\},\$ $\{0x95,0x53\},\$ $\{0x96, 0x11\},\$

```
\{0x97, 0x1a\},\
  \{0x98,0x3d\},\
   \{0x99, 0x5a\},\
  \{0x9a, 0x1e\},\
  {0x9b,0x00},//set luma
   {0x9c,0x25},//set contrast
   {0xa7,0x65},//set saturation
   {0xa8,0x65},//set saturation
   {0xa9,0x80},//set hue
  {0xaa,0x80},//set hue
  \{0x9e, 0x81\},\
  \{0xa6,0x06\},\
  \{0x7e, 0x0c\},\
  {0x7f,0x16},
  \{0x80, 0x2a\},\
  \{0x81, 0x4e\},\
  \{0x82, 0x61\},\
   {0x83,0x6f},
   \{0x84, 0x7b\},\
   {0x85,0x86},
   \{0x86, 0x8e\},\
   \{0x87, 0x97\},\
   \{0x88, 0xa4\},\
   {0x89,0xaf},
   \{0x8a, 0xc5\},\
   \{0x8b, 0xd7\},\
   \{0x8c, 0xe8\},\
  \{0x8d, 0x20\},\
  \{0x33,0x00\},\
  {0x22,0x99},
  \{0x23,0x03\},\
  \{0x4a, 0x00\},\
  \{0x49,0x13\},\
  \{0x47,0x08\},\
  \{0x4b, 0x14\},\
  \{0x4c, 0x17\},\
  \{0x46, 0x05\},\
                      // 75 f5 night mode
  \{0x0e, 0x75\},\
                      //90 50 d0
  \{0x0c,0x10\},\
};
```

3.9 JoyStick Mouse

프로그램은 구동은 9 JoyStickMouse\project내의 JoyStickMouse.uvproj 더블클릭한다.

JoyStickMouse 퀿ision4 Project 22KB **W**4

파일인

8 JoyStickMouse\project\Obj\test.hex 에서 확장자가 컴파일해서 생성된 파일로 test.hex 를 다운로드 한다. SW2 의 조이스틱을 상하좌우 움직이면 컴퓨터 화면의 마우스 커서가 조이스틱에 따라 이동하는 것을 알 수 있다.

확인방법은 장치관리자 USB 휴먼 인터페이스 장치가 [그림 3.8.1]처럼 하나 더 추가가 된다.

[그림 3.9.1] 장치관리자

[그림 3.9.2] 장치 등록 정보에 위치가 있는데 이곳을 수정 할 수도 있다.

[그림 3.9.2] 장치 등록 정보

위치0() 내부를 수정 할려면 usb desc.c 파일의 아래 함수부분에서 Signaltech-USB 수정하면 된다.

const u8 Joystick_StringProduct[JOYSTICK_SIZ_STRING_PRODUCT] =

JOYSTICK_SIZ_STRING_PRODUCT, /* bLength */ USB STRING DESCRIPTOR TYPE, /* bDescriptorType */ 'S', 0, 'i', 0, 'g', 0, 'n', 0, 'a', 0, 'l', 0, 'T', 0, 'e', 0, 'c', 0, 'h', 0, '-', 0, 'U', 0, 'S', 0, 'B', 0

{

};

장치 인스턴트 id 관련 정보는 usb_desc.c 내 아래 함수부분을 보면 된다.

[그림 3.9.3] 장치 인스턴트 id

const u8 Joystick_DeviceDescriptor[JOYSTICK_SIZ_DEVICE_DESC] =

{	
0x12,	/*bLength */
USB_DEVICE_DESC	CRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType*/
0x00,	/*bcdUSB */
0x02,	
0x00,	/*bDeviceClass*/
0x00,	/*bDeviceSubClass*/
0x00,	/*bDeviceProtocol*/
0x40,	/*bMaxPacketSize40*/
0x83,	/*idVendor (0x0483)*/
0x04,	
0x10,	/*idProduct = 0x5710*/
0x57,	
0x00,	/*bcdDevice rel. 2.00*/
0x02,	
1,	/*Index of string descriptor describing manufacturer */
2,	/*Index of string descriptor describing product */
3,	/*Index of string descriptor describing the device serial number */ 0x01
/*bNumConfiguration	ns*/
} ;	/* Joystick_DeviceDescriptor */



[그림 3.9.4] USB 관련 회로도

R8, R18 로 셋팅을 하는데, R8에 1.5K에, R18 저항 제거하면 프로그램없이 바로 사용하고, PB10을 다른 용도로 사용할 수 있다. R8에 저항을, R18에 1.5K 저항을 연 결하면 프로그램으로 작성을 해야 만 한다. 이때 프로그램하지 않으면 인식이 절대 안 된다.

USB 를 사용할 때 D+를 Low 상태(USB 연결 안된 상태) =>초기화 상태 명령이 끝 난 후 => D+ 풀 업이 되어야 인식이 된다. 이를 프로그램으로 확인은 hw_config.c 의 void USB Cable Config() 에서 PB10을 H/L를 주면 되는데 아래를 보자.

void USB_Cable_Config (FunctionalState NewState)

{ if (NewState != DISABLE)

{GPIO_SetBits(USB_DISCONNECT, USB_DISCONNECT_PIN); //PB 를 H }else

{GPIO_ResetBits(USB_DISCONNECT, USB_DISCONNECT_PIN); } //PB 를 L

}

초기에 PB10 에 L 에서 PB10를 H 로 주면 D+ 풀 업이 되어 USB 가 인식이 된다.

3.10 uCOS

프로그램은 구동은 10 uCOS DEMO\uCOSDemo.uvproj 더블클릭한다.

10_uCOS_DEMO\Obj\에서 확장자가 컴파일해서 생성된 파일로 uCOSDemo.hex를 다운로드 한다. TFTLCD 에 uCOS 데모 이미지가 나오면 정상이다.

3.10.1 uCOS (Real-Time)

Real-Time이란 임의의 정보가 시스템에 입력 되었을 때 주어진 시간 안에 작업이 완료되어 결과가 주어져야 하는 것을 의미. 예측 가능하고 일정한 응답 시간을 요구하는 응용 프로그램의 지원을 위한 운영체제

□ Hard Real-Time

◆ Real-Time System 중에는 어떤 작업을 일정 시간 안에 반드시 처리해
 야 하며, 그 시간이 지난 후의 결과 값은 정확해도 소용이 없는 경우
 ➢ Hard Real-Time System Ex) 군사장비, 비행기

- □ Soft Real-Time
 - ✤ 어떤 시간 안에 처리하면 좋지만 그렇지 못한 경우에 그 시간에서 약 간 경과한 후의 값도 인정하는 경우

Soft Real-Time System Ex) cellular phone, router
Real Time + Soft Real Time

Real-Time = Hard Real Time+ Soft Real Time

3.10.2 Background/ Foreground 시스템 (일반 마이크 로 프로세서) Background :Function을 이용하여 원하는 기능을 불러 프로그램을 무한 수행 Foreground : 인터럽트에 의해 ISR(Interrupt Service Routine)을 수행

3.10.3 크리티컬 섹션

다른 TASK에 의해서 중단되어서는 안 되는 기능을 말하며 공유자원의 임의 접근으로 충돌이 발생할 수 있기 때문에 주의를 해야 되고 Mutual exclusion이 보장되어야 한다. 이를 위해 인터럽트를 막거나 Semaphore를 사용하여 문제를 해결하고 있다.

3.10.4 자원과 공유자원

자원은 TASK가 사용하는 Entry(I/O, 변수, 메모리 등)를 뜻한다. 공유자원은 **한 개 이상의 TASK에 의해서 사용되는(공유되는) 자원을** 말하며 데이 터의 손상을 방지하기 위해서는 공유 자원에 접근할 때 독점권을 얻어야 하는데 이 를 상호배제(Mutual Exclusion)라고 한다.

3.10.5 멀티태스킹

어떤 응용 프로그램이 수행되기 위해서는 여러 기능들이 동시에(물리적으로는 아님) 수행되어야 할 필요가 있고 이를 순차적으로 프로그램하기 어렵기 때문에 사용자가 프로그램을 쉽게 하기 위해서 도입한 개념이며 여러 가지의 작업이 동시에 이루어지는 것처럼 처리된다(실제로 1개의 CPU로는 한 순간에 하나의 일만 처리할 수 있다). CPU 사용률을 최대로 높이고 모듈 구조의 애플리케이션을 제공한다. 이를



이용하면 실시간 애플리케이션에서의 복잡성을 줄여주므로 디자인하기 편리하게 관리한다.

3.10.6 태스크

1) Thread 2)하나의 간단한 프로그램으로 CPU를 사용하는 작업 3)각각의 우선순위, 스택 영역을 가짐

상 태	설 명
DORMANT (수면)	메모리에는 존재하지만, 수행될 수 있는 상태는 아님
READY (준비)	수행될 수는 있지만 현 태스크보다 우선순위가 낮을 때
RUNNING (실행)	CPU를 실제로 사용하고 있을 때
WAITING (대기)	Event의 발생을 기다릴 때 (예: I/O의 연산 종료, 공유 리소스가 사용 가능해 질 때, timing pulse 등)
ISR(인터럽트 서비스루틴)	인터럽트가 일어나고 CPU가 인터럽트 서비스를 수행할 때



3.10.7 문맥전환 (Context Switching)

여러 TASK가 번갈아 가며 작업을 할 때 한 작업을 중단하고 다른 TASK를 수행하 기 직전에 이전 TASK의 상태를 저장하고 새로운 TASK의 상태를 불러 들이는 교환 작업이 필요하다. 메모리 자원은 TASK마다 따로 할당하므로 문제가 없으나 CPU의 레지스터들은 공유 자원이므로 충돌을 방지하기 위해서는 현 상태 값을 저장해야 한다. Context Switching은 실제적인 프로세스 작업이 아니므로 이에 걸리는 시간은 Overhead이며 짧으면 짧을수록 좀 더 효율적인 운영체제가 된다.

3.10.8 커널

커널은 Multitasking 시스템의 한 부분으로, 태스크관리와 그 태스크 간의통신을 관 리. 커널이 제공하는 가장 기본적인 서비스는 문맥전환(Context switch)이다. 보통 커 널은 시스템에 약간의 부하(약 2~5%)를 주며 임베디드용의 경우 추가적으로 코드 를 위한 ROM과 커널 데이터 구조체를 위한 RAM이 필요하다. 커널은 세마포어관리, 메일박스, 큐, 시간지연등으로 CPU를 더 편리하게 사용하도 록 한다.

3.10.9 스케줄러

Multitasking환경에서 다음에 어떤 TASK를 수행할 것인지를 결정한다. 대부분 리얼 타임은 우선순위를 기준. 우선순위는 응용프로그램에 따라 달라진다. 최상위 우선순 위 태스크가 언제 CPU를 점유할것인가는 커널의 종류에 따라 다르다. 우선 순위 기반커널에는 비선점형과 선점형이 있다.

3.10.10 비선형 커널

어떤 TASK가 수행되고 있을 때 커널은 중간에서 그 TASK의 수행을 중지시키고 다 른 TASK를 수행시킬 수 있는 능력이 없다.

처리순서




3.10.11 선젂형 커널

어떤 TASK를 중단시키고 다른 TASK를 수행시킬 능력이 있으며 Interrupt latency가 길며, 구현이 어려운 대신 Priority를 반영할 수 있어 많이 사용된다.

처리순서

① Low priority taskA가 수행 중 ② 인터럽트 발생 ③ ISR에서 인터럽트 처리를 하고 Scheduler를 호출 하여 현 task 보다 높은 priority를 가진 task를 READY 상태로 만듦 ④ ISR 종료와 동시에 ISR 이전에 수행하던 taskA 가 아닌 high priority taskB가 CPU 제어권을 가짐 ⑤ taskB 수행 ⑥ taskB가 kernel system call을 호출하여 CPU 제어 권을 포기하고 kernel에 의해서 taskA가 선택됨 ⑦ taskA의 인터럽트 발생 직전의 코드부터 다시 수행

3.10.12 재진입 가능 함수

코드가 재 진입할 수 있음을 나타내는 것으로 한 TASK에서 어떤 함수를 수행하다가 도중에 다른 TASK로 바뀌어서도 이 함수를 호출했을 때 **함수가 제대로 동작**할 수 있음을 나타낸다. 전역 변수를 사용하지 않으면 이 문제를 쉽게 해결할 수 있으며, 공유 자원일 경우 Semaphore를 사용한다.



3.10.13 라운드 로빈 스케줄링 (타이밍 슬라이싱)

2개 이상의 태스크가 같은 우선 순위일 때, 커널은 퀀텀이라 불리는 미리 정해진 시간간격 동안 하나의 태스크를 실행한 뒤, 다른 한 태스크를 실행하는 과정을 말 함

• 현재 태스크가 주어진 시간간격 동안 할 일이 아무것도 없을 때

• 현재 태스크가 주어진 시간간격 전에 끝났을 때

• 시간간격 전에 끝났을 때

3.10.14 태스크 우선 순위

각 태스크는 우선순위가 배정되어, 중요한 태스크일수록 더 높은 우선순위를 배정 한다. 커널을 사사용 할 때 프로그래머 스스로 적절한 우선순위를 지정한다.

3.10.15 정적 우선 순위 Static Priority

응용프로그램 실행 시, 태스크 우선순위를 바꿀 수 없을 때 태스크의 우선순위는 정적이다. 각 태스크는 컴파일 시 정적 우선순위가 배정된다. 우선순위가 정적인 시스템은 컴파일 시 모든 태스크의 시간 제약이 정해진다.

3.10.16 동적 우선 순위 Dynamic Priority 응용프로그램 실행 시, 태스크 우선순위를 바꿀 수 있을 때 태스크의 우선순위는

동적이다. 리얼타임 커널에서 우선순위 전도 문제를 해결.μC/OSⅡ는 이 기능을 지원.

3.10.17 우선순위 전도 Priority Inversion

Priority가 역전되는 현상으로 자원 할당을 위해 다음 TASK를 결정할 때 Priority에 따른 TASK 전환에 문제가 발생하게 된다. 이를 방지하기 위해 같은 Semaphore를 쓰는 TASK는 같은 Priority 를 주는 등의 방법을 사용한다.

3.10.18 태스크 우선순위 배정

실행빈도가 가장 높은 태스크에 최상위 우선순위를 배정 (RMS(Rate Monotonic Scheduling) 근거)

하드리얼타임 시간제약에 만족하려면 모든 태스크의 CPU 사용율이 70%이하가 돼야 한다.

RMS는 다음 몇가지를 가정

1. 모든 태스크는 주기적

2. 태스크는 서로 동기되지 않고, 자원을 공유하지 않고, 데이터를 주고 받지 않는 다.

3. CPU는 항상 실행 준비상태가 된 최상위 우선순위의 태스크를 실행

3.10.19 Mutual Exclusion

하나의 task가 공유자원을 사용하고 있는 동안 다른 task가 이 자원을 사용하지 못 하도록 보장

태스크가 가장 쉽게 서로 정보 교환할수 있는 방법은 공유 데이터를 통해서 이다. 공유자원의 독점적인 액세스를 얻는 가장 일반적인 방법

- 1. 인터럽트 비활성화
- 2. Test-And-Set(TAS) 수행
- 3. 스케줄링 비활성화
- 4. 세마포어 활성화

뮤텍스 같은 동기화 오브젝트의 경우 한 번에 사용중인 모든 스레드를 수행하거나 아니면 한 번에 하나의 스레드를 수행한다. 각 태스크는 테이터 손실을 방지하기 위해 독점적으로 고유 자원을 액세스 해야 하는 데 이것을 뮤텍스 라 한다. 뮤텍스는 여러 면에서 크리티컬 섹션과 비슷하고, 대신 사용할 수도 있지만 이름 을 가질 수 있다는 점에서 크리티컬 섹션보다 우월하다.

3.10.20 인터럽트 비활성화

 공유자원의 독점적인 액세스를 얻는 가장 빠른 방법

 OS_ENTER_CRITICAL();
 //인터럽트 비활성화

 .

 OS_EXIT_CRITICAL();
 //인터럽트 활성화(앞에

 OS_ENTER_CRITICAL();
 //인터럽트 활성화(앞에

 μC/OS II는 내부변수와 데이터 구조체를 액세스 하기 위해 서 이 방법을 사용.

3.10.21 Test-And-Set(TAS) 수행

커널을 사용하지 않고 자원을 액세스 하려면, 함수가 자원을 액세스하기 전에 전역 변수를 점검하고 그 변수가 0일 때만 그 자원에 액세스한다는 법칙을 따라야 한다. 다른 함수가 그 자원을 액세스하는 것을 막기 위해 자원을 액세스하는 함수가 그 변수의 값을 1로 세트해 주면 된다. TAS 오퍼레이션은 마이크로프로세서가 인터럽 트에 의해 선점될 수 없게 실행돼야 한다.

인터럽트 비활성화; IF('액세스 변수'가 0인가) 액세스 변수의 값을 1로 설정 인터럽트를 활성화한다; 자원을 액세스해서 사용한다; 인터럽트를 비활성화한다; 액세스 변수를 0으로 세팅한다; 인터럽트 활성화; } else { 인터럽트 활성화; (자원을 공유할수 없다) }

3.10.22 스케줄링 비활성화와 활성화

스케줄링을 비활성화하고 활성화할 수 있다. 이 경우 둘 이상의 태스크가 경쟁 없 이 데이터를 공유할 수 있다. 스케줄러가 잠겨있는 동안에도 인터럽트는 활성화돼 있으므로 크리티컬 코드를 실행하는 도중 인터럽트가 발생하면 ISR이 즉시 실행된 다는 것

3.10.23 세마포어

세마포어는 1960년대 중반에 에드거 다익스트라(Edsger Dijkstra)에 의해 발명되어졌 다. 신호등의 역할을 한다. 현재 실행중인 Thread가있으면 빨간 불을 켜서 다른 Thread가 들어오지 못하도록 하는 것이다. 세마포어의 경우 최대 개수를 지정하여 동시에 몇 개의 스레드가 특정 작업을 수행할 수 있는지를 지정해서 사용하는 방식. 세마포어란 역시 데드락을 피하기 위한 기술. 멀티태스킹 시스템에서는 없어서는 안될 중요한 자료구조 인데, 두 가지로 구분한다. 하나는 바이너리(0,1) 세마포어 (Binary Semaphore), 그리고, 다른 하나는 카운팅(8,16,32비트 사용) 세마포어(Counting Semaphore)이다.

카운팅 세마포어 : 카운팅 세마포어는 내부 카운트를 사용하기 때문에 여러 차례 획득하고 반할 수 있다. 카운팅 세마포어를 생성할 때 세마포어의 초기 토큰 개수를 지정할 수 있다. 초기 카운트 값을 0 으로 지정하면 세마포어는 사용 불가능 상태로 생성되며, 카운트 값을 1 이상으로 지정할 경우 세마포어는 사용가능 상태로 생성된다.

바이너리 세마포어 : 바이너리 세마포어는 0 이나 1 의 값을 갖는다. 바이너리 세마포어의 값이 0 일 때 세마포어는 사용 불가능하며, 반대로 값이 1 때는 세마포어가 사용 가능하다.

세마포어들은 일반적으로 <u>메모리</u> 공간을 공유하거나, 또는 파일들을 공유 <u>액세스</u>하 기 위한, 두 가지 정도의 목적을 위해 사용된다.

Semaphore 용도

- •공유 자원간의 액세스 제어
- 이벤트 발생을 알려줌

• 두 TASK사이에 동기화 를 맞추는 데도 사용

INITIALIZE, WAIT, SIGNAL이라는 세 가지의 동작을 수행하게 되는데, INITIALIZE의

경우는 처음 세마포어의 값을 초기화시켜 주는 함수이다. WAIT는 세마포어 획득하 고자 하는 태스크이고, SIGNA는 세마포어를 양도한다. 공유자원 액세스 제어용으로 사용할 경우 열쇠기호, 이벤트 발생 신호로 사용할 경 우 깃발로 표현한다.

3.10.24 교착상태 Deadlock

두 태스트가 각자 다른 태스크에서 쓰고 있는 자원을 무한정 기다리는 상태. 시스템이 더 이상 작업을 처리할 수 없는 상태에 도달하는 것으로 서로가 상대의 자원 해제를 기다리는 등의 악순환으로 대기 상태가 지속된다. 이도 역시 Semaphore를 이용하면 풀 수 있다. 1) 프로세스를 진행하기전 필요한 모든 자원 획득 2) 순서대로 자원 획득

3) 역순으로 자원 양도

3.10.25 동기화

인터럽트 서비스 루틴이나 태스크에서 이벤트를 발생하게 되면, 그 이벤트를 기다 리고 있던 태스크의 수행을 계속시키는 동기화 방법이다.

- 이벤트를 기다리는 최상위 우선순위의 태스크 신호를 보낸다.
- 이벤트를 가정 먼저 기다리고 있는 태스크에게 신호를 보낸다.



태스크가 서로서로 동기화 된다는 것에 차이가 있다. 예로, 첫 번째 태스크가 특정 작업을 수행하고, SIGNAL을 두 번째 태스크에게 전달한다. 그리고, WAIT을 수행해 두 번째 태스크로부터 SIGNAL을 기다린다. 두 번째 태스크 역시 특정 작업을 수 행한 후, 첫 번째 태스크로 SIGNAL을 전달하고, WAIT을 통해 첫 번째 태스크로부 터 SIGNAL을 기다리는 동기화 방법이다. 한 가지 주의할 점은 태스크간의 동기화 에만 사용될 수 있다는 것이다.

3.10.26 이벤트 플래그

이벤트 플래그는 어떤 태스크가 다수 개의 이벤트 발생에 대해 동기화가 필요할 때 사용한다. 여기도 두 가지 방법이 있을 수 있는데, 하나는 분리 동기화(Disjunctive Synchronization)이고, 다른 하나는 결합 동기화(Junctive Synchronization)이다. 분리 동기화는 다수 개의 이벤트 중에서 만족하는 하나의 이벤트라도 발생할 경우에는 동기화가 성립된다. 논리회로에서 OR연산과 유사하다. 결합 동기화는 필요한 이벤 트 모두가 발생했을 경우에만 바라는 동기화가 성립하는 경우이다. 논리회로에서의 AND연산과 유사한 개념이다.

플래그 설정시 부수적 조건으로 AND와 OR 두가지 경우가 정의되어 있다. AND인 경우, 모든 비트값이 정확히 일치해야 하고 OR인 경우에는 한 비트만 일치하더라도 대기 상태가 해제되게 된다.



이벤트 플래그를 지원하는 커널은 이벤트 플래그를 set, Clear, Wait 서비스를 제공한 다. 이벤트 플래그는 플래그에 특정한 값이 설정될 때 까지 태스크들을 대기시키는 용도로 사용되는데, 설정되는 값은 비트 필드(bit field)로 이루어 진다.

세마포어가 주로 상호배제에 촛점을 맞추어 만들어진 것이라면 이벤트 플래그는 태 스크간 동기화에 중점을 둔 것이라 할 수 있다.

세마포어로 태스크 동기화 처리가 불가능한 것이 아니며, 마찬가지로 이벤트 플래 그로 상호배제를 구현할 수 도 있다. 다만 어디에 촛점을 두었는가에 따라 적용의 용이함이나 편의성에서 차이가 난다.

동기화에 따른 차이점으로 세마포어는 간단한 경우, 정보를 1개만 전달, Event Flags 는 복잡한 경우,2개 이상의 정보를 전달할 때 사용

3.10.27 TASK Communication

TASK간의 통신을 위한 방법으로는 Global variable(전역 변수)를 쓰는 것과 Message passing의 2가지 방법이 있다. Global variable을 쓰는 경우에 Exclusive access를 해야 하는데

ISR(Interrupt Service Routine)이 포함된 Interrupt를 Disable해야 하며 TASK 사이에서는 Interrupt 를 Disable하는 방법 외에 Semaphore를 쓸 수도 있다.

태스크가 변수의 값이 변경 된 것을 알 수 있는 것은 변수를 모니터링하거나, ISR 이 세마포어를 이용해서 태스크로 신호를 보내는 것이다. 이러한것을 해결하기 위 해 Mailbox, Queue사용

Message passing의 방법으로는 Mailbox, Queue, Pipe등이 있다.

2.23 Message Mailboxes

Message는 커널이 제공하는 서비스에 의해 TASK로 전달된다. Message Exchange라고도 불리며, TASK는 전달받은 Message나 Message 포인터 값을 인식할 수 있다.

커널은 다음과 같은 메일박스 서비스를 제공

- 메일박스의 내용을 초기화. 초기에 메시지를 포함 또는 안 할 수도 있다.
- 메일박스에 메시지를 송부한다.(POST)
- 메일박스에 메시지가 도착하기를 기다린다.(PEND)
- 메일박스에 메시지가 있으면 가져온다. (ACCEPT)

3.10.28 Message Queues

TASK에 1개 이상의 메시지를 전달할 때 사용하며 메일박스가 여러 개 있는 것으로 볼 수 있다. 여러 TASK의 메시지가 FIFO(Queue)에 넣고 빼다. 커널은 다음과 같은 큐 메시지 큐 서비스를 제공

- 큐 를 **초기화**. 큐는 항상 초기화 후 비어있다고 가정.

- 큐에 메시지를 **송부**한다.(POST)
- 큐 메시지가 도착하기를 기다린다.(PEND)
- 큐 메시지가 있으면 가져온다. (ACCEPT)

OSQPost()=>큐에 메시지 보내기(FIFO)

OSQPostFront()=>큐에 메시지 보내기(LIFO)

3.10.29 Interrupt

Asynchronous event를 CPU에 알리는 방법으로써 Interrupt latency(지연시간)가 중요하며 ISR(Interrupt Service Routine)에서 처리한다. 인터럽트는 가능한 짧게 비활성화 돼야 한다. 프로세서가 인터럽트를 수행하는 동안 다른 인터럽트를 인식해서 수행.

3.10.30 Interrupt latency(지연시간)

인터럽트에 반응해 서비스 루틴을 수행하기까지의 시간

void TaskStart (void *pdata) { TaskStartDispInit(); <u>OS ENTER CRITICAL();</u>//인터립트 비활성화

<u>OS_EXIT_CRITICAL();</u> <u>//인터립트 활성화(앞에 OS_ENTER_CRITICAL(); 있어야 한</u> <u>다)</u>]}

Interrupt 비활성화가 길어질수룩 더 길어진다.

Interrupt latency = Interrupt 가 비활성화된 최대시간 + ISR 에서 최초 명령을 시작하려는 시간

3.10.31 Interrupt Response(응답시간)

인터럽트 서비스 루틴으로 분기하기 전에, 현재 태스크의 내용들을 저장하는 작업이 필요해 진다. 선점형 커널인 경우는 인터럽트 내포 처리를 위해 여분의 작업 시간이 더 필요해 진다. 응답시간(Response Time)을 계산하는 식은 아래와 같다.

비선점형 커널인 경우, 응답시간 = 인터럽트 지연 + 현재 태스크의 내용을 저장하는 시간

선점형 커널인 경우,

응답시간 = 인터럽트 지연 + 현재 태스크의 내용을 저장하는 시간 + 인터럽트 서비스 루틴 진입 함수를 수행하는 시간

3.10.32 인터럽트 복귀시간

인터럽트 복귀시간은 **인터럽트된 코드로 다시 복귀하는데 걸리는 시간**을 말한다. 선점형 커널의 경우 인터럽트 내포을 고려해야 하므로, 가장 높은 우선 순위를

선택하는 시간이 추가적으로 포함된다.

비선점형 커널인 경우, 인터럽트 복귀시간 = CPU 내용을 되돌리는 시간 + 인터럽트된 태스크로 돌아가는 시간

선점형 커널인 경우,

인터럽트 복귀시간 = CPU 내용을 되돌리는 시간 + 가장 높은 우선 순위의 태스크를 선택하는 시간

+ 인터럽트된 태스크로 돌아가는 시간

3.10.33 ISR 수행시간

인터럽트 서비스 루틴의 처리 시간 역시 고려하는 것이 필요한데, 가능한 짧게 구 성하는 것이 좋지만, 절대적인 기준은 없다. 하지만, 대부분의 경우 인터럽트 서비 스 시, 실제 작업은 태스크에서 수행하게 한다. 이를 위해, 앞에서 언급한, 태스크 간의 통신 방법들, 즉, 세마포어, 메시지 박스, 메시지 큐를 사용하게 되는데, 이들 이 수행되는 시간 역시 만만치가 않다. 그래서, 간단한 경우, 인터럽트 서비스 루틴 내부에서 직접 수행을 시키는 것이 바람직하다.

3.10.34 Non-maskable Interrupt

NMI(Non-maskable Interrupt) 역시 알아둘 필요가 있는데, 인터럽트가 가능한 빨리 처 리되어야 할 경우 유용한 방법이다. NMI는 막을 방법이 없기 때문에, 인터럽트 지 연, 응답 시간, 복귀시간이 최소이다. 원래는 파워가 갑자기 끊길 경우를 위해 마련 된 인터럽트지만, 일반적인 상황에서도 사용할 수 있다.

NMI의 경우, 인터럽트 지연시간 = 가장 긴 명령어 실행 시간 + NMI ISR 실행을 시작하는데 걸린 시간 인터럽트 응답시간 = 인터럽트 지연 + CPU 내용을 저장하는데 걸린 시간 인터럽트 복귀시간 = CPU 내용을 복귀시키는데 걸린 시간 + 인터럽트된 태스크로 돌아가는데 걸린 시간

NMI는 무시될 수 없는 인터럽트기 때문에, 임계 영역의 진입을 막을 수 있는 방법이 없다. 그러므로, 태스크를 깨우는데 필요한 태스크 통신 서비스들은 사용할 수가 없게 된다. 하지만, 전역 변수를 사용한 방법은 유효하기 때문에, 이를 사용할 경우 태스크와 ISR 간의 정보 교환이 가능해 진다. 3.10.35 Clock Tick

주기적으로 발생하는 특별한 인터럽트로 시스템의 심장 역할을 하며 시스템의 기준 시간이다.

uC/OS-II는 실시간 커널이다. 실시간 시스템은 각 태스크의 데드라인을 중요한 요소 로 하며 실시간 OS는 실시간 시스템을 관리하는 것이 목적이므로, 당연히 실시간 OS도 데드라인을 중요한 변수로 취급한다. 그리고 실시간 OS는 태스크들을 시간을 변수로 관리하기 위한 몇 가지 함수를 갖추고 있으며, 실시간 커널인 uC/OS-II 역시 같은 기능을 제공하는 함수를 갖추고 있다.

uC/OS-II는 클락을 이용하여 시간을 관리하며, OSTimeDly(), OSTimeDlyHMSM(), OSTimeDlyResume(), OSTimeGet(), OSTimeSet() 함수를 제공한다. 이 함수들은 OS_TIME.C에 선언되어 있다.

3.11 ENC28J60

```
1) 하드웨어 구성
```

STM32 보드와 ENC28J60보드 연결 PA4 =>NSS, PA5=> SCK, PA6=>MISO, PA7=> MOSI STM32 보드의 PA0, PA1에 LED+ 연결하고 LED- 는 GND 연결한다. PC 의 랜선을 ENC28J60보드에 연결한다.



ENC28J60보드 회로도

2) PC 설정

시작 명령 창에서 cmd 쓰면 도스창이 생성되고, 도스 창에서 띄워 연결 상태를 알기 위해 ping 192.168.0.3 -t 한다. 이페이 가의 첫대로 의다의 치면 여겨이 된 사태이다.

아래와 같은 형태로 응답을 하면 연결이 된 상태이다.

제어판 => 네트워크 상태 및 작업 보기

로컬 영역 연결

속성 선택

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 더블 클릭한다.

아래와 같이 설정한다. 그리고 확인을 클릭한다.

3) 웹 실행

Internet Explorer를 실행한다. 주소창에 아래와 같이 기입한다. <u>http://192.168.0.2/123456</u>

아래 화면처럼 나타난다. LED ON 을 클릭하면 보드의 LED에 LED 가 ON 되고 다시 한번 클릭하면 OFF가 된다.

제4장 STM32 내부기능

STM32 내부 구조에 대해서 설명한다.

4.1 PWR(Power control)

디바이스가 요구하는 operating voltage supply (VDD)는 2.0 ~ 3.3V 까지 사용한다. 자체 레귤레이터가 내부 1.8V 디지털 전원을 공급해 사용한다. 일반 I/O 포트 2V~5.5V 사용 가능하다.

메인 VDD 전원이 차단되어도 RTC (real-time clock) 와 backup registers 는 VBAT voltage(1.8~3.6V) 에 의해 전원이 공급된다.



위 그림에서 64핀 경우이며 VREF+ 과 VREF-핀은 사용하지 않고, ADC 전압은 + (VDDA) 과 GND(VSSA) 내부적으로 연결되어 있다. 100핀 경우 VREF+과 VREF-핀은 ADC 입력전압 (2.4 V~VDDA)으로 사용한다.

Mode name	Entry	wakeup	Effect on 1.8V domain clocks	Effect on V _{DD} domain clocks	Voltage regulator		
Sleep	WFI	Any interrupt	CPU CLK OFF				
(Sleep now or Sleep-on - exit)	WFE	Wakeup event	no effect on other clocks or analog clock sources	None	ON		
Stop	PDDS and LPDS bits + SLEEPDEEP bit + WFI or WFE	Any EXTI line (configured in the EXTI registers)	All 1.8V domain	HSI and HSE	ON or in low- power mode (depends on <i>Power control</i> <i>register</i> (<i>PWR_CR</i>))		
Standby	hdby PDDS bit + SLEEPDEEP bit + WFI or WFE WDG reset			OFF	OFF		

1) Low-power modes

STM32F103 디바이스 특성 (3 가지 low-power modes)

- Sleep mode (Cortex-M3 core stopped, peripherals kept running)
- Stop mode (all clocks are stopped)
- Standby mode (1.8V domain powered-off)
- Run Mode 는 1.8V 를 Core, Memory, digital peripherals 에, 최대전력공급
- Stop Mode 는 1.8V 를 레지스터, SRAM 에 적은 전력공급
- Standby Mode 가장 적은 전력소모

2) Sleep Mode

CPU 코아만 정지하다가 WFI (Wait For Interrupt), WFE (Wait for Event)가 되면 깨어나 동작하는 상태. 8MHZ 일 때 7.5mA 에서 5.5mA 줄어든다.

3) Stop Mode

Stop mode	Description
Mode entry	 WFI (Wait for Interrupt) or WFE (Wait for Event) while: Set SLEEPDEEP bit in Cortex[™]-M3 System Control register Clear PDDS bit in Power Control register (PWR_CR) Select the voltage regulator mode by configuring LPDS bit in PWR_CR
	Note: To enter Stop mode, all EXTI Line pending bits (in <i>Pending register</i> (<i>EXTI_PR</i>)) and RTC Alarm flag must be reset. Otherwise, the Stop mode entry procedure is ignored and program execution continues.
Mode exit	If WFI was used for entry: Any EXTI Line configured in Interrupt mode (the corresponding EXTI Interrupt vector must be enabled in the NVIC). Refer to <i>Table 27: Vector</i> <i>table on page 97</i> If WFE was used for entry: Any EXTI Line configured in event mode. Refer to <i>Section 6.2.3: Wakeup</i> <i>event management on page 101</i>
Wakeup latency	HSI RC wakeup time + regulator wakeup time from Low-power mode

4) Standby Mode

Standby mode	Description
Mode entry	 WFI (Wait for Interrupt) or WFE (Wait for Event) while: Set SLEEPDEEP in Cortex[™]-M3 System Control register Set PDDS bit in Power Control register (PWR_CR) Clear WUF bit in Power Control/Status register (PWR_CSR)
Mode exit	WKUP pin rising edge, RTC alarm, external Reset in NRST pin, IWDG Reset.
Wakeup latency	Regulator start up. Reset phase

Standby Mode는 낮은 전력 소비를 위해서 이다. PLL, HSI와 HSE RC oscillators 는 switched off 이다.

5) Power control registers

Offset	Register	9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	œ	7	9	വ	4	e	2	- 0
000h	PWR_CR	Reserved	DBP	PL	.S[2	:0]	PVDE	CSBF	CWUF	PDDS LPDS
	Reset value		0	0	0	0	0	0	0	0 0
004h	PWR_CSR	Reserved	EWUP		Re	serv	ved		PVDO	SBF
	Reset value		0						0	0 0

PWR register map

Power control register (PWR_CR)

Bits 31:9 Reserved, always read as $\overline{0}$.

Bit 8 DBP: Disable Backup Domain write protection.

In reset state, the RTC and backup registers are protected against parasitic write access. This bit must be set to enable write access to these registers.

0: Access to RTC and Backup registers disabled

1: Access to RTC and Backup registers enabled

Bits 7:5 PLS[2:0]: PVD Level Selection.

These bits are written by software to select the voltage threshold detected by the Power Voltage Detector

000: 2.2V 001: 2.3V 010: 2.4V 011: 2.5V 100: 2.6V 101: 2.7V 110: 2.8V 111: 2.9V

Note: Refer to the electrical characteristics of the *datasheet* for more details.

Bit 4 PVDE: *Power Voltage Detector Enable*.

This bit is set and cleared by software. 0: PVD disabled 1: PVD enabled

Bit 3 CSBF: Clear Standby Flag.

This bit is always read as 0. 0: No effect 1: Clear the SBF Standby Flag (write).

Bit 2 CWUF: Clear Wakeup Flag.

This bit is always read as 0. 0: No effect 1: Clear the WUF Wakeup Flag after 2 System clock cycles. (write)

Bit 1 PDDS: Power Down Deepsleep.

This bit is set and cleared by software. It works together with the LPDS bit. 0: Enter Stop mode when the CPU enters Deepsleep. The regulator status depends on the LPDS bit.

1: Enter Standby mode when the CPU enters Deepsleep.

Bit 0 LPDS: Low-power deepsleep.

This bit is set and cleared by software. It works together with the PDDS bit.

0: Voltage regulator on during Stop mode

1: Voltage regulator in low-power mode during Stop mode

- Power control/status register (PWR CSR)

Bits 31:9 Reserved, always read as 0.

Bit 8 EWUP: Enable WKUP pin

This bit is set and cleared by software.

0: WKUP pin is used for general purpose I/O. An event on the WKUP pin does not wakeup the device from Standby mode.

1: WKUP pin is used for wakeup from Standby mode and forced in input pull down configuration

(rising edge on WKUP pin wakes-up the system from Standby mode).

Note: This bit is reset by a system Reset.

Bits 7:3 Reserved, always read as 0.

Bit 2 PVDO: PVD Output

This bit is set and cleared by hardware. It is valid only if PVD is enabled by the PVDE bit. 0: VDD is higher than the PVD threshold selected with the PLS[2:0] bits.

1: VDD is lower than the PVD threshold selected with the PLS[2:0] bits.

Note: The PVD is stopped by Standby mode. For this reason, this bit is equal to 0 after Standby or reset until the PVDE bit is set.

Bit 1 SBF: Standby Flag

This bit is set by hardware and cleared only by a POR/PDR (Power On Reset/Power Down Reset) or by setting the CSBF bit in the *Power control register* (*PWR_CR*)

0: Device has not been in Standby mode

1: Device has been in Standby mode

Bit 0 WUF: Wakeup Flag

This bit is set by hardware and cleared only by a POR/PDR (Power On Reset/Power Down Reset) or by setting the CWUF bit in the *Power control register* (*PWR_CR*)

0: No wakeup event occurred

1: A wakeup event was received from the WKUP pin or from the RTC alarm

Note: An additional wakeup event is detected if the WKUP pin is enabled (by setting the EWUP bit) when the WKUP pin level is already high.

4.2 RCC

RCC(Reset Clock Controller)는 STM32 의 Reset 과 내부 Clock 을 컨트롤 한다. STM32 의 Clock 은 System Clock 과 Secondary Clock 으로 구분한다.

4.2.1 System Clock(SYSCLK) SYSCLK 는 AHB, APB 에 연결된 각 Controller 에 공급되는 Main Clock 이다. SYSCLK 에서 사용되는 Clock Source 는 다음 3 가지이다. 1) HSI (8MHz)내부 8MHz RC 클럭 2) HSE(4~16Mhz)외부 Oscillator Clock 3) PLLCLK(~72Mhz)PLLSRC 에서 선택된 HSI 또는 HSE 를 PLLMUL 에 의해서 분주한 Clock

4.2.2 Secondary Clock RTCCLK 나 Watchdog 에서 사용되는 Clock 이며, Clock 소스는 2 가지이다. 1)LSI RC(40kHz) Low power Clock 소스 2)LSE OSC(32.768kHz) RTCCLK 소스로 사용.

4.2.3 System Clock Source 의 흐름을 아래와 같다.



STM32 라이브러리의 Default 설정은 HSE 8MHz 로 72MHz 의 SYSCLK 를 사용한다. HSE Clock 이 Line 을 따라서 PLLMUL 에서 9 배로 되어 72MHz 가 된다.

STM32F103

1) PLLXTPRE 에서 HSE 를 Bypass 하거나 1/2 분주 할 수 있다. 72MHz 클럭을 만들기 위해서 Bypass 를 선택한다.

2) PLLSRC 에서 HSI 와 HSE 클럭 소스를 선택해서 PLLMUL 로 연결 시켜준다.
PLLMUL 에서는 입력된 클럭 소스를 배수로 증가시키는 동작을 한다.
PLLMUL 에서는 x4 ~ x9 배까지 클럭을 증가시킬 수 있다. 이때 PLL 출력 클럭이 72MHz 이내이다. 8MHz 를 72MHz 로 만들기 위해서 x9 를 선택한다.

3) SW(System Clock Switch)에서 HSI, HSE, PLLCLK 중에서 SYSCLK 로 사용할 클럭을 설정한다. 72MHz의 PLLCLK를 선택한다.

SYSCLK 는 AHB Prescaler 에 의해서 AHB 버스의 HCLK 로 사용되며, HCLK 는 각 내부 시스템의 FCLK, PCLK1, PLCK2, TIMxCLK, ADCCLK 등의 Clock Source 로 사용이다.

내부 시스템은 모두 자신의 Prescaler 를 사용해서 Clock 설정이 가능하며, 그 중 타이머에 사용되는 TIMxCLK 는 PCLK 의 Prescaler 값이 1 일 경우에는 bypass 로 연결되고, 그 외의 값일 경우에는 PCLK 의 x2 배의 clock 이 TIMxCLK 로 연결이다.

Clock	속도	비고
SYSCLK	\sim 72MHz	SW에 의해서 선택된 Source
HCLK	$\sim 72 Mhz$	SYSCLK / AHBPrescaler
PCLK1	$\sim 36 Mhz$	HCLK / APB1Prescaler
PCLK2	$\sim 72 Mhz$	HCLK / APB2Prescaler
TIMxCLK	$\sim 72 Mhz$	If(APBxPrescaler == 1) PCLKx*1 else PCLKx*2
ADCCLK	\sim 72Mhz	PCLK2 / ADCPrescaler

4.2.4 RCC Register Map

Offset	Register	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	6	8	7	9	2	4	e	2	-	0		
000h	RCC_CR		F	les	erve	d		PLL RDY	PLL ON	F	Rese	erve	d	CSSON	HSEBYP	HSERDY	, HSEON	HSICAL[7:0] HSITRIM[4:0]									HSIRDY	HSION							
004h	RCC_CFGR		Re	ser	ved		мс	0 0	2:0]	Reserved	USBPRE	PL	.LN		3:0]	PLLXTPRE o	PLLSRC C	0 AE PF [1:	DC RE :0]	F	PRE [2:0]	2]	P	PRE [2:0	E1	н	IPR	E[3	:0]	51 [1	ws :0]	s [1	W :0]		
	Reset value						0	0	0	"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
008h	RCC_CIR		Reserve			Reserve			d			o CSSC	Docrad		PLLRDYC	HSERDYC	HSIRDYC	LSERDYC	S LSIRDYC		Reserved		PLLRDYIE	HSERDYIE	HSIRDYIE	LSERDYIE	CISIRDYIE	CSSF		naviasari	PLLRDYF	HSERDYF	HSIRDYF	LSERDYF	, LSIRDYF
00Ch	RCC_APB2RSTR								Re	ser	ved					U		J.	o USART1RST	Reserved	o SPI1RST	o TIM1RST	 ADC2RST 	 ADC1RST 	Doconical		o IOPERST	OPDRST	o IOPCRST o	o IOPBRST o	o IOPARST o	Reserved	o AFIORST		
010h	RCC_APB1RSTR	Re	ser	/ed	PWRRST	BKPRST	Reserved	CANRST	Reserved	USBRST	I2C2RST	I2C1RST		Reserved	USART3RST	USART2RST	Reserved		SPI2RST		Devieseu	WWDGRST	Reserved HMIT TIM3RST								TIM3RST	TIM2RST			
	Reset value				0	0		0		0	0	0			0	0			0			0							-	-	0	0	0		
014h	RCC_AHBENR													Re	ser	ved													FLITFEN	Reserved	SRAMEN	Reserved	DMAEN		
	Reset value																		7		-	-	1		-		-	1	1		1		0		
018h	RCC_APB2ENR								Re	ser	ved								JSART1E	Reserved	SPI1EN	TIM1EN	ADC2EN	ADC1EN	Deconded	neverved	IOPEEN	IOPDEN	IOPCEN	IOPBEN	IOPAEN	Reserved	AFIOEN		
	Reset value												_						0	۳.	0	0	0	0		-	0	0	0	0	0	-	0		
01Ch	RCC_APB1ENR	Re	ser	/ed	PWREN	BKPEN	Reserved	CANEN	Reserved	USBEN	12C2EN	12C1EN		Reserved	USART3EN	USART2EN	Perned		SPI2EN	poracoo	Deviewer	WWDGEN			F	Res	erve	d			TIM4EN	TIM3EN	TIM2EN		
	Reset value				0	0	-	0		0	0	0		_	0	0			0			0									0	0	0		
020h	RCC_BDCR							Re	ser	ved							BDRST	 RTCEN 		Re	eserv	/ed		R SI [1 0	TC EL :0]		Re	ser	ved		O LSEBYP	o LSERDY	C LSEON		
024h	RCC_CSR Reset value	o LPWRSTF	o WWDGRSTF	IWDGRSTF	SFTRSTF	1 PORRSTF	1 PINRSTF	Reserved	0 RMVF								1		F	Res	erve	d											o LSION		

RCC 에서 Clock 을 설정하는 가장 중요한 레지스터는 RCC_CR 과 RCC_CFGR 이다. RCC_CR 에서 HSEON 을 SET 하면 HSE 클럭을 사용하는 것이며, RCC_CFGR 에서 PLLSRC 를 HSE 로 설정하고 PLLMUL 에서 클럭의 배수 값을 설정한 후에 SYSCLK 으로 PLLCLK 를 SW 에서 설정한다.

그리고 AHB, APB1, APB2 의 버스에 연결된 Peripheral 들의 Clock Enable 을 담당하는 RCC_APB1ENR, RCC_APB2ENR, RCC_AHBENR 레지스터가 있다.

그 동안 우리가 peripheral 을 사용하기 전에 사용했던 RCC_APBxPeriphClockCmd 함수가 하는 일은 RCC_APBxENR 레지스터의 해당 peripheral Clock 을 Enable 하는 것이다. 해당 Peripheral 에 Clock 이 Enable 되어야 동작을 하기 때문이다.

Reset_Handler	
LDR	R0, =SystemInit
BLX	R0
LDR	R0, =iar_program_start
BX	R0

Reset_Handler 에서는 SystemInit 함수를 호출해서 RCC 의 Clock 을 초기화 한다. 클럭 설정이 되어야 내부 시스템을 사용할 수 있다.

4.2.5 RCC 초기화 코드

RCC 는 Reset 시 가장 먼저 설정해야 하는 Controller 이기에, SPL 에서는 Reset_Handler 에 SystemInit 함수를 추가해서 Reset 시 RCC 를 초기화 하도록 하고 있다.

만약 SPL 에서 RCC 를 초기화를 해주지 않았다면, RCC 의 기본 Reset 값인 내부 8Mhz 클럭을 Source 로 해서 SYSCLK, PCLK1, PCLK2 등은 모두 8Mhz 로 동작한다.

SystemInit 함수에서 어떻게 RCC 를 초기화 하는지 알아 본다.

1) Reset Handler

디바이스에 따라 startup_stm32f10x_cl.s, startup_stm32f10x_md.s, startup_stm32f10x_hd.s, 기타 여러가지가 있는데 STM32F103 RCT6 이나, RE6 은 startup_stm32f10x_hd.s 를 사용한다. 여기에 정의되어 있는 Reset_Handler 이다. Reset 이 걸리면 가장먼저 SystemInit 함수로 jump 하도록 되어 있다.

; Reset handler Reset_Handler	PROC EXPORT IMPORT IMPORT LDR BLX LDR BX ENDP	Reset_Handler main SystemInit R0, =SystemInit R0 R0, =main R0	[WEAK]

2) void SystemInit(void)

이 부분은 프로그램 작성하는 취향에 따라 함수가 다르게 작성될수 있다. 예를 들면 void RCC_Configuration(void)에 있을 수도 있다. 그러나 함수에 들어 있는 내용은 동일하다. SystemInit 함수는 System_stm32fl0x.c 파일에 정의되어 있다.

< System_stm32f10x.c>

void SystemInit (void) {
/* Reset the RCC clock configuration to the default reset state(for debug purpose) */ RCC->CR = (uint32_t)0x00000001; /* Set HSION bit */
/* Reset SW, HPRE, PPRE1, PPRE2, ADCPRE and MCO bits */ #ifndef STM32F10X_CL RCC->CFGR &= (uint32 t)0xF8FF0000;
#else RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF0FF0000; #endif /* STM32F10X_CL */
RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF; /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */ RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF; /* Reset HSEBYP bit */ /* Reset PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL and USBPRE/OTGFSPRE bits */ RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF80FFFF; #ifdef STM32F10X_CL RCC->CR &= (uint32_t)0xEBFFFFFF; /* Reset PLL2ON and PLL3ON bits */ RCC->CIR = 0x00FF0000; /* Disable all interrupts and clear pending bits */ RCC->CFGR2 = 0x0000000; /* Reset CFGR2 register */
<pre>#elif defined (STM32F10X_LD_VL) defined (STM32F10X_MD_VL) (defined STM32F10X_HD_VL) RCC->CIR = 0x009F0000; /* Disable all interrupts and clear pending bits */ RCC->CFGR2 = 0x00000000; /* Reset CFGR2 register */</pre>
<pre>#else /* Disable all interrupts and clear pending bits */ RCC->CIR = 0x009F0000; #endif /* STM32F10X_CL */</pre>
<pre>#if defined (STM32F10X_HD) (defined STM32F10X_XL) (defined STM32F10X_HD_VL) #ifdef DATA_IN_ExtSRAM SystemInit_ExtMemCtl(); #endif /* DATA_IN_ExtSRAM */ #endif</pre>
/* Configure the System clock frequency, HCLK, PCLK2 and PCLK1 prescalers */ /* Configure the Flash Latency cycles and enable prefetch buffer */ SetSysClock();
<pre>#ifdef VECT_TAB_SRAM SCB->VTOR = SRAM_BASE VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM. */</pre>
<pre>#else SCB->VTOR = FLASH_BASE VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH. */ #endif }</pre>

SystemInit 함수가 호출되면 내부 HIS Clock 을 ON 한 다음 HSE, PLL, RCC 인터럽트 설정을 모두 Reset 한다. 그리고 SetSysClock 함수를 호출한다.

3) void SetSysClock(void)

<SetSysClock / System stm32f10x.c>

```
static void SetSysClock(void)
#ifdef SYSCLK_FREQ_HSE
  SetSysClockToHSE();
#elif defined SYSCLK FREQ 24MHz
  SetSysClockTo24();
#elif defined SYSCLK FREQ 36MHz
  SetSysClockTo36();
#elif defined SYSCLK FREQ 48MHz
  SetSysClockTo48();
#elif defined SYSCLK_FREQ 56MHz
  SetSysClockTo56();
#elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz
  SetSysClockTo72();
#endif
/* If none of the define above is enabled, the HSI is used as System clock
    source (default after reset) */
```

SetSysClock 함수에서는 Define 된 Clock 설정에 따라서 해당 클럭 함수를 호출한다. 기본값은 SYSCLK_FREQ_72MHz 로 정의되어 있다.

SetSysClockTo72 함수의 72Mhz 클럭 설정 한다.

<SetSysClockTo72 / System_stm32f10x.c>

```
static void SetSysClockTo72(void)
ł
   IO uint32 t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
  /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration -----*/
  /* Enable HSE */
  RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
  /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  do
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
    StartUpCounter++;
  while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE STARTUP TIMEOUT));
  if ((RCC->CR & RCC CR HSERDY) != RESET)
       HSEStatus = (uint32 t)0x01; }
  {
 else
       HSEStatus = (uint32 t)0x00; }
  {
  if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
FLASH->ACR |= FLASH ACR PRFTBE; /* Enable Prefetch Buffer */
    /* Flash 2 wait state */
    FLASH->ACR &= (uint32 t)((uint32 t)~FLASH ACR LATENCY);
    FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_2;
```

```
RCC->CFGR |= (uint32 t)RCC CFGR HPRE DIV1; /* HCLK = SYSCLK */
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1; /* PCLK2 = HCLK */
RCC->CFGR |= (uint32 t)RCC CFGR PPRE1 DIV2; /* PCLK1 = HCLK */
#ifdef STM32F10X CL
    /* Configure PLLs -
    /* PLL2 configuration: PLL2CLK = (HSE / 5) * 8 = 40 MHz */
    /* PREDIV1 configuration: PREDIV1CLK = PLL2 / 5 = 8 MHz */
    RCC->CFGR2 &= (uint32_t)~(RCC_CFGR2_PREDIV2 | RCC_CFGR2_PLL2MUL |
                              RCC_CFGR2_PREDIV1 | RCC_CFGR2_PREDIV1SRC);
    RCC->CFGR2 |= (uint32_t)(RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5 | RCC_CFGR2_PLL2MUL8 |
                             RCC CFGR2 PREDIV1SRC PLL2
RCC CFGR2 PREDIV1 DIV5);
RCC->CR |= RCC CR PLL2ON; /* Enable PLL2 */
    /* Wait till PLL2 is ready */
    while((RCC->CR & RCC CR PLL2RDY) == 0)
/* PLL configuration: PLLCLK = PREDIV1 * 9 = 72 MHz */
    RCC->CFGR
                  &=
                        (uint32 t)~(RCC CFGR PLLXTPRE
                                                         RCC CFGR PLLSRC
RCC CFGR PLLMULL);
    RCC->CFGR
                                    (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1
RCC CFGR PLLSRC PREDIV1 |
                            RCC_CFGR_PLLMULL9);
#else
    /* PLL configuration: PLLCLK = HSE * 9 = 72 MHz */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE |
                                        RCC_CFGR_PLLMULL));
    RCC->CFGR |= (uint32 t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);
#endif /* STM32F10X_CL */
RCC->CR |= RCC_CR_PLLON; /* Enable PLL */
while((RCC->CR & RCC CR PLLRDY) == 0) /* Wait till PLL is ready */
    {
         ł
RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW)); /* Select PLL as system clock source */
    RCC->CFGR |= (uint32 t)RCC CFGR SW PLL;
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while ((RCC->CFGR & (uint32 t)RCC CFGR SWS) != (uint32 t)0x08)
    {
         ł
  }
 else
  { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
         configuration. User can add here some code to deal with this error */
}
RCC CR HSEON 을 Set 하여 외부 클럭을 ON 하고, HSE Clock 이 정상적으로 준비가
```

RCC_CR_HSEON을 Set 하여 외부 클럭을 ON 하고, HSE Clock 이 정상적으로 준비가 되었는지 확인하기 위해서 RCC_CR_HSERDY을 체크한다. HSE 클럭이 준비가 된 후 PLL 을 설정하기 전 내부 버스들의 prescaler 값을 설정한다. HCLK, PCLK2 은 DIV1 으로 설정하여 SYSCLK 와 동일한 72Mhz 가 되도록 하고, PCLK1 은 DIV2 하여 36Mhz 가 되도록 한다. 다음으로 PLLCLK 를 HSE 의 9 배가 되도록 RCC->CFGR 의 PLLSRC 와 PLLMUL을 설정한다. PLL 설정이 완료되었으면 PLLON 을 하고, PLL 이 준비되었는지 RCC_CR_PLLRDY 을 체크한다. PLL 이 준비가 되었으면 RCC->CFGR 의 SW 를 PLLCLK 로 선택한다. SW 가 정상적으로 PLLCLK 로 설정이 되었는지 RCC->CFGR 의 SWS 를 체크한다.

4) Clock 설정 확인

RCC_GetClocksFreq 함수는 RCC_GetClocksFreq 구조체의 정보를 return 한다. SYSCLK, HCLK, PCLK1, PCLK2, ADCCLK 값을 읽을 수 있다.

<RCC ClocksTypeDef>

typedef struct { uint32_t SYSCLK_Frequency; /*!< returns SYSCLK clock frequency expressed in Hz */ uint32_t HCLK_Frequency; /*!< returns HCLK clock frequency expressed in Hz */ uint32_t PCLK1_Frequency; /*!< returns PCLK1 clock frequency expressed in Hz */ uint32_t PCLK2_Frequency; /*!< returns PCLK2 clock frequency expressed in Hz */ uint32_t ADCCLK_Frequency; /*!< returns ADCCLK clock frequency expressed in Hz */ Wint32_t RCC_ClocksTypeDef;</pre>

RCC_GetSYSCLKSource 함수는 SYSCLK 의 Clock Source 가 어떤 것인지를 return 한다. SYSCLK 의 Clock Source 값은 RCC->CFGR 의 SWS 값으로 읽을 수 있으며 Return 값은 다음과 같다.

0x00: HSI used as system clock 0x04: HSE used as system clock 0x08: PLL used as system clock

RCC_GetSYSCLKSource, RCC_GetClocksFreq 함수를 사용하면 현재 시스템 Clock 정보를 읽어 올 수 있다.

```
++nChars;
      }
  return nChars;
}
int main()
ł
     GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
      USART InitTypeDef USART_InitStructure;
     RCC ClocksTypeDef RCC ClockFreq;
     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
     RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph USART1, ENABLE);
      GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 10;
      GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IN FLOATING;
      GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
      GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 9;
     GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
     GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF PP;
     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
      USART InitStructure.USART BaudRate = 115200;
     USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
     USART InitStructure.USART Parity = USART Parity Even;
      USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
      USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
      USART Init(USART1, &USART InitStructure);
     USART Cmd(USART1, ENABLE);
     RCC GetClocksFreq(&RCC ClockFreq);
     printf("1)SYSCLK Frequency : %d\r\n", RCC ClockFreq.SYSCLK Frequency);
     printf("2)HCLK Frequency : %d\r\n", RCC ClockFreq.HCLK Frequency);
     printf("3)PCLK1 Frequency : %d\r\n", RCC ClockFreq.PCLK1 Frequency);
     printf("4)PCLK2 Frequency: %d\r\n", RCC ClockFreq.PCLK2 Frequency);
     printf("5)ADCCLK Frequency : %d\r\n", RCC ClockFreq.ADCCLK Frequency);
     printf("6)RCC GetSYSCLKSource : %x\r\n", RCC GetSYSCLKSource());
     while(1);
<결과 화면>
```

1)SYSCLK_Frequency : 7200000 2)HCLK_Frequency : 7200000 3)PCLK1_Frequency : 3600000 4)PCLK2_Frequency : 7200000 5)ADCCLK_Frequency : 3600000 6)RCC_GetSYSCLKSource : 8

예제 프로그램 4 RCC UASRT 를 실행하면 위와 같은 결과를 얻을 수 있다.

File Edit View Project Flash Debug Peripherals	Tools SVCS Window Help
	💷 //ﷺ //ﷺ LCD_SetWindov 🗸 🗟 🥐 💽 🖣
# = ∞	💌 • • • • • × • 1
Com 4 🖾 UART #1	UART #1 2
Load "D:\ A I) SYSCIK Frequency : 72000000Hz	😨 UART #2
2) HCLK_Frequency : 7200000Hz	🛤 UART #3
3) FCLK1_Frequency : 36000000Hz 4) FCLK2_Frequency : 72000000Hz	📴 Debug (printf) Viewer
5) ADCCLK_Frequency : 36000000Hz 6) RCC_GetSYSCLKSource : 8	

참고로 μvision 는 위와 같은 과정을 거치지 않고 바로 알 수 있는 방법이 있다. 먼저 옵션에서 Use Simulator 를 선택한다.

関 Options for Target 'Test'	×
Device Target Output Listing User C/C++ A	Asm Linker Debug Utilities
 ✓ Use Simulator ✓ Limit Speed to Real-Time 	C Use: Stellaris ICDI
✓ Load Application at Startup ✓ Run to main() Initialization File:	V Load Application at Startup Run to main() Initialization File:
Restore Debug Session Settings	Restore Debug Session Settings
CPU DLL: Parameter: SARMCM3.DLL	Driver DLL: Parameter: SARMCM3.DLL
Dialog DLL: Parameter: DARMSTM.DLL PSTM32F103RE	Dialog DLL: Parameter: TARMSTM.DLL -pSTM32F103RE
OK Ca	ncel Defaults Help

옵션에서 Use Simulator 를 선택하면 개발하는데, 결과를 예측하는데 도움이 된다. 다른 개발 툴에 없는 장점이다.

그리고 다음그림을 클릭하는 과정을 거친다. Debug Peripherals Tools SVCS Window ④ Start/Stop Debug Session Ctrl+F5

Pe <u>r</u> ipherals	Tools	<u>s</u> vcs	<u>W</u> indow				
Core Peripherals							
Power, P	Reset an	nd Clock	Control				

다음과 같은 결과를 볼 수 있다.

Power, Reset and Clock Control (PRCC)				×
Clock Control & Configuration]
RCC_CR: 0x03030083		HSEBYP		- PLL Configuration -	
RCC_CFGR: 0x001D040A					
PPRE1: 4: HCLK / 2	▼ MCO: 0: 0	No clock	•	PLLSRC	
PPRE2: 0: HCLK	▼ SW: 2:	PLL clock	•		
HPRE: 0: SYSCLK	▼ SWS: 2: 1	PLL clock used		PLLMUL: 7: PLL C	lock * 9 💌
ADCPRE: 0: PCLK2 / 2	•				
Control/Status		_	_	_	_
RCC_CSR: 0x0C000000	LPWRRSTF PINRSTF	WWDGRST RMVF		F SFTRSTF	PORRSTF
Backup domain control					
RCC_BDCR: 0x00000000	RTCSEL: 0: No o	clock 🔹	•		
BDRST RTCEN	LSEBYP	LSERDY	LSEON		
Clock Interrupt					
RCC_CIR: 0x00000000					
	PLLRDYC	HSERDYC		LSERDYC	
CSSIE UNLKIE	PLLRDYIE	HSERDYIE HSERDYF		LSERDYIE	
Power Control & Status					E cont
PWR_CR: 0x0000000	PLS: [0: TBE				
PWR_CSR: 0x00000000	Γ	EWUP	PVD0	SBF	□ WUF
Core & Memory and Peripheral Cloc	ks				
OSC: 8.000000 MHz	RTCCLK: 32	2.768 kHz	HCLK: 72	000000 MHz	
OCS32: 32.768 kHz	MCO: 0.00	0000 MHz	PCLK1: 36	000000 MHz	
HSI_RC: 8.000000 MHz	IWDGCLK: 32	2.768 kHz	PCLK2: 72	000000 MHz	
LSI_RC: 32.768 kHz	USBCLK: 48.00	0000 MHz	TIMXCLK: 72	000000 MHz	
SYSCLK: 72.000000 MHz	ADCCLK: 36.00	0000 MHz	TIM1CLK: 72	000000 MHz	

4.3 GPIO

4.3.1 GPIO 기본구조

GPIO 는 General Purpose Input/Output 약자이며, 따라서 Input, Output으로도 쓸 수 있고, 또는 다른 기능으로도 사용한다.

아래 [그림 4.1]은 STM32 의 GPIO 구조이다. 위의 점선부분은 입력 부이며, 아래 점선부분은 출력 부이다. 그림 오른쪽 I/O pin 이 실제 사용되는 핀으로 Protection diode 는 외부 노이즈로부터 I/O pin 을 보호하기 위해서이다. TTL 슈미트 입력 단에 풀 업, 풀다운 스위치는 입력 신호를 풀 업, 풀다운 기능을 설정할 수 있다. 이곳에서는 AD 변환을 이용할 수 있다.

Output Control 에 P-MOS, N-MOS 회로는 출력 상태에서 Push-pull 또는 Open-drain 을 설정할 수 있다.



Basic structure of a standard I/O port bit

[그림 4.1] STM32 의 GPIO 구조

- 1) Analog input : A/D 변환한 아날로그 값을 읽을 수 있다.
- 2) Alternate Function input : 슈미트 트리거를 통해 H/L 가 선택된다.
- Read : Input Data Register 를 통해서 Read 한다.
 Input Data Register 를 통해 사용자는 해당 핀의 값을 읽을 수 있다.
- Write: Bit Set/Reset register 가 바로 Output data Register 로 되어 있다.
 즉, Bit Set/Reset Register 에 값을 쓰면, Output Data Register 를 통해서 출력 값이 설정된다.

5) Read/Write :Output Data Register 의 값을 읽고 쓸 수 있다.

사용자는 이 선을 통해서 현재의 출력 값을 변경하고, 출력 값을 알 수 있다.

6) Alternate Function Output : Alternate Function 에서 출력을 설정하는 선이다.

4.3.2 GPIO Register Map

4.3.3

STM32F103x 의 GPIO 는 APB2 버스와 연결되어 있으며, A,B,C,D,E,F,G 7 개의 GPIO 포트를 가지고 있고, 각 포트는 최대 16 개의 핀을 가지고 있다. 여기서 STM32F103 은 PORT 는 Port A,B,C 만 사용하고, PORT D,E,F,G 는 다른 디바이스에서 사용한다.

Boundary address	Peripheral	Bus	Register map
0x4001 5800 - 0x4001 7FFF	Reserved		
0x4001 5400 - 0x4001 57FF	TIM11 timer]	Section 16.6.11 on page 447
0x4001 5000 - 0x4001 53FF	TIM10 timer]	Section 16.6.11 on page 447
0x4001 4C00 - 0x4001 4FFF	TIM9 timer]	Section 16.5.13 on page 438
0x4001 4000 - 0x4001 4BFF	Reserved	1	
0x4001 3C00 - 0x4001 3FFF	ADC3	1	Section 11.12.15 on page 243
0x4001 3800 - 0x4001 3BFF	USART1	1	Section 27.6.8 on page 797
0x4001 3400 - 0x4001 37FF	TIM8 timer]	Section 14.4.21 on page 347
0x4001 3000 - 0x4001 33FF	SPI1]	Section 25.5 on page 712
0x4001 2C00 - 0x4001 2FFF	TIM1 timer]	Section 14.4.21 on page 347
0x4001 2800 - 0x4001 2BFF	ADC2	APB2	Section 11.12.15 on page 243
0x4001 2400 - 0x4001 27FF	ADC1]	Section 11.12.15 on page 243
0x4001 2000 - 0x4001 23FF	GPIO Port G]	Section 9.5 on page 188
0x4001 1C00 - 0x4001 1FFF	GPIO Port F]	Section 9.5 on page 188
0x4001 1800 - 0x4001 1BFF	GPIO Port E]	Section 9.5 on page 188
0x4001 1400 - 0x4001 17FF	GPIO Port D]	Section 9.5 on page 188
0x4001 1000 - 0x4001 13FF	GPIO Port C		Section 9.5 on page 188
0x4001 0C00 - 0x4001 0FFF	GPIO Port B		Section 9.5 on page 188
0x4001 0800 - 0x4001 0BFF	GPIO Port A	1	Section 9.5 on page 188
0x4001 0400 - 0x4001 07FF	EXTI		Section 10.3.7 on page 205
0x4001 0000 - 0x4001 03FF	AFIO]	Section 9.5 on page 188

Register boundary addresses

Offset	Register	31	30	52	20	27	26	25	24	23	22	3	20	0	18	17	16	15	14	13	12	11	10	6	8	7	9	5	4	¢	n d	-	0
0x00	GPIOx_CRL	CNF [1:0]	7 M]	ИОD [1:0	E7]	CN [1:	F6 0]	MO [1	DE6 :0]	CN [1	NF5 :0]	МО [1	DE5 :0]	5 C [NF4 [1:0]	MC [DE4 1:0]	CI [1	NF3 1:0]	МС [1	DE3 :0]	CN [1	IF2 :0]	MO [1	DE2 :0]	CN [1	NF1 :0]	МО [1	DE1 :0]	1 C [NF0 [1:0]	мс [DDE0 1:0]
	Reset value	0 1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	(1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	(0 1	0	0
0x04	GPIOx_CRH	CNF 15 [1:0	= N]	ИОD 5 [1:0	E1]	CN 1/ [1:	NF 4 0]	мо (1	DE1 4 :0]	C 1 [1	NF 13 :0]	МО [1	DE1 3 :0]	((CNF 12 [1:0]	мс [DE1 2 1:0]	C [1	NF 11 1:0]	МС [1	DE1 1 :0]	CI 1 [1	NF 0 :0]	MO [1	DE1 0 :0]	C [1	NF 9 :0]	МО [1	DE9 :0]) [CNF 8 [1:0]	мо]	DDE8 1:0]
	Reset value	0 1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0) 1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	(0 1	0	0
0x08	GPIOx_IDR		Reserved																IDR[15:	0]I												
	Reset value										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0 0	0	0							
0x0C	GPIOx_ODR								Rese	erv	ed							ODR[15:0]															
	Reset value																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0 0	0	0
0x10	GPIOx_BSRR								BR[15:	0]							BSR[15:0]															
	Reset value	0 0	דו	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0 0	0	0
0x14	GPIOx_BRR								Rese	erv	ed														BR[15:(0]						
	Reset value																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0 0	0	0
0x18	GPIOx_LCKR		Reserved								LCK[15:0]																						
	Reset value																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0 0	0	0

[Table 4.1] GPIO Register APB2 Base Address

GPIOx_CRL	0~7핀의 GPIO 설정을 한다.
GPIOx_CRH	8~15 핀의 GPIO 설정을 한다.
GPIOx_IDR	핀의 입력 상태를 읽는다.
GPIOx_ODR	핀의 출력 값을 설정하고, 출력 상태를 읽는다.
GPIOx_BSRR	상위 BR 파트는 핀을 Reset 한다. 하위 BSR 파트는 핀을 Set 한다. 만약 BR 과 BSR 이 동일 핀을 같이 set 하는 경우 BSR 의 값이 된다.
GPIOx_BRR	판을 Reset 하는 기능을 한다. BSRR 의 BR 파트와 동일 기능을 하는 레지스터이다.
GPIOx_LCKR	LCKR 이 Set 된 핀은 Control Register 의 설정 변경이 불가능해 진다. 한번 Set 을 하면 Device 를 Reset 해야만 Control Register 의 재설정이 가능하다.

[Table 4.2] GPIO Register

[Table 4.1]와 [Table 4.2]을 보면 각 포트는 자신의 Base Address 에 다음 GPIO Register 들을 모두 가지고 있다. 예를 들면, GPIOA_ODR 레지스터의 주소는 0x40010800+0x0c 이며, GPIOB_ODR 레지스터의 주소는 0x40010C00+0x0c 이며, GPIOC ODR 레지스터의 주소는 0x40011000+0x0c 가 이다.

-Reset and clock control register (RCC) [Table 4.3] RCC register map 이며 리셋시 값을 나타낸다.

Offset	Register	3	30 29	28	27	26	25	24	23	23	21	20 10	18	1	16	15	t	13	2	Ŧ	9	6	œ	2	9	വ	4	e	2	-	0
000h	RCC_CR		Reserved Res													M[4:	0]	Reserved	HSIRDY	HSION											
	Reset value						0	0				C	0	0 Ш	0	0 ()	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-	1	1
004h	RCC_CFGR		Reser	ved		мс	:0[2:0]	leserved	USBPRE	PL	LMUL	[3:0]	PLLXTPR	PLLSRC	ADC PRE [1:0]		PP [2	RE 2:0]	2	Р	PRI 2:0	E1]	ŀ	IPR	E[3	:0]	S' [1	WS :0]	S [1	W :0]
	Reset value					0	0	0	æ	0	0	0 0	0	0	0	0 0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
008h	RCC_CIR		I	Res	erve	d			o CSSC	Beconved	000100011	 PLLRDYC HSERDYC 	HSIRDYC	STERDYC	 LSIRDYC 	Recerved				O HSERDYIE	HSIRDYIE	LSERDYIE	CISIRDVIE	o CSSF		naviasau	 PLLRDYF 	HSERDYF	O HSIRDYF	LSERDYF	LSIRDYF
	Tieset value								_								5		-		Ľ	Ē	Ť				,			_	
00Ch	RCC_APB2RSTR							Re	ser	ved						ISART1R		Reserved		TIM1RS1	ADC2RS	ADC1RS		Reserved	IOPERS	IOPDRS	IOPCRST	IOPBRS	IOPARST	Reserved	AFIORST
	Reset value											1		1.		(5		0	0	0	0			0	0	0	0	0		0
010h	RCC_APB1RSTR	Re	BKPRST BKPRST BKPRST BKPRST BKPRST BKPRST CANRST CANRST CANRST I2C2RST I2C2RST I2C2RST I2C2RST I2C2RST I2C2RST I2C2RST I2C2RST BKPRST I2C2RST													TIM4RST	TIM3RST	TIM2RST													
	Reset value			0	0	-	0		0	0	0		0	0		- (5			0									0	0	0
014h	RCC_AHBENR											R	esei	ved													FLITFEN	Reserved	SRAMEN	Reserved	DMAEN
	Reset value																										1	-	1	-	0
018h	RCC_APB2ENR							Re	eser	ved						ISART1FN		Reserved	SPILEN	TIM1EN	ADC2EN	ADC1EN	poracoo	teserved	IOPEEN	IOPDEN	IOPCEN	IOPBEN	IOPAEN	served	AFIOEN
	Reset value				1					1			_	_	_	(ó	ш	0	0	0	0		L	0	0	0	0	0	ш	0
01Ch	RCC_APB1ENR	Re	served	PWREN	BKPEN	Reserved	CANEN	Reserved	USBEN	I2C2EN	I2C1EN	Reserved	JSART3EN	JSART2EN	period	SPIDEN		Reserved		WWDGEN			F	Res	erve	ed			TIM4EN	TIM3EN	TIM2EN
	Reset value			0	0	Ľ	0		0	0	0		0	0		- (2			0									0	0	0
020h	RCC_BDCR		Reserved Beserved Reserved Res											, LSERDY	C I SEON																
	Reset value		μ.												0	0						0	0						0	0	0
024h	RCC_CSR	LPWRSTF	WWDGRST IWDGRSTF	SFTRSTF	PORRSTF	PINRSTF	Reserved	RMVF									R	eser	veo	Н										LSIRDY	LSION
	Reset value	0	0 0	0	1	1		0																						0	0

[Table 4.3] RCC register map 과 reset 값

RCC_CR : Clock Control RCC CFGR : Clock Configuration : Clock Interrupt RCC CIR RCC_APB2RSTR RCC_APB1RSTR : APB2 Peripheral Reset : APB1 Peripheral Reset RCC_AHBENR : AHB Peripheral Clock Enable : APB2 Peripheral Clock Enable RCC_APB2ENR RCC_APB1ENR RCC_BDCR : APB1 Peripheral Clock Enable : Backup Domain Control RCC_CSR : Control/Status

아래 표를 보면 각 핀의 출력, 입력, 설정을 바꿀 수 있다. Output Mode Bits 에서는 GPIO 의 Speed 를 설정이 가능하다.

Configura	ation mode	CNF1	CNFO	MODE1	MODE0	PxODR register		
General purpose	Push-pull	0	0	0	0 or 1			
output	Open-drain	Ŭ	1	1	0 or 1			
Alternate Function	Push-pull	1	0	1	1	don't care		
output	Open-drain	· ·	1	500 78	don't care			
	Analog	0	0		don't care			
Input	Input floating	Ŭ	1		0	don't care		
	Input pull-down	1	0	۰ ۱	0			
	Input pull-up	'	, v			1		

Port bit configuration table

Output	MODE	bits
--------	------	------

MODE[1:0]	Meaning
00	Reserved
01	Max. output speed 10 MHz
10	Max. output speed 2 MHz
11	Max. output speed 50 MHz

다음은 IO 지정방법이다.

A. 상대 주소 지정 방식 RCC->APB2ENR|=1<<3; //PORT 클럭 활성화 GPIOB->CRH&=0XFFFFFF0; GPIOB->CRH|=0X0000003;//PB 8~15핀의 GPIO GPIOB->ODR|=1<<8; //PB8 GPIO Mode =>Output

B. 라이브러리 사용방식 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; // Port PB8 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;// GPIO Speed 50MHz GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // GPIO Mode =>Output GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); // Port B

테스트 프로그램에서는 예1 보다 예2 를 사용 하였다.

4.3.4 GPIO 입출력 함수

1) GPIO 출력 설정 함수

```
void GPIO_Init (GPIO_TypeDef *GPIOx, GPIO_InitTypeDef *GPIO_InitStruct)
                                                              //초기화
    GPIO DeInit (GPIO TypeDef *GPIOx)
void
                                                               //Reset 기본 초기화
    GPIO SetBits (GPIO TypeDef *GPIOx, uint16 t GPIO Pin)
void
                                                               //High 로 설정
void GPIO_ResetBits (GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO Pin)
                                                               //Low 로 설정
uint16 t GPIO_ReadOutputData (GPIO_TypeDef *GPIOx)
                                                               //출력 읽기
uint8_t GPIO_ReadOutputDataBit (GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) //포트 출력 읽기
void GPIO PinLockConfig (GPIO TypeDef *GPIOx, uint16 t GPIO Pin)
                                                               //포트 Lock 설정
void GPIO Write (GPIO TypeDef *GPIOx, uint16 t PortVal)
                                                               //ODR 레지스터 쓰기
   2) GPIO 입력 설정 함수
uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
                                                              //포트입력 값을 읽기
uint16 t GPIO ReadInputData(GPIO TypeDef* GPIOx)
                                                              //IDR 레지스터 읽기
   3) 예 제
포트를 1(High)과 0(Low) 을 출력하기 위해서는 stm32f10x gpio.c 내용중
아래 두 함수를 이용한다.
1(High)은 void GPIO SetBits(GPIO TypeDef* GPIOx, uint16 t GPIO Pin) 를
0(Low)은 void GPIO ResetBits(GPIO TypeDef* GPIOx, uint16 t GPIO Pin) 를 사용한다.
void GPIO SetBits(GPIO TypeDef* GPIOx, uint16 t GPIO Pin)
{assert param(IS GPIO ALL PERIPH(GPIOx));
assert_param(IS GPIO PIN(GPIO Pin));
GPIOx->BSRR = GPIO Pin;
ł
void GPIO ResetBits(GPIO TypeDef* GPIOx, uint16 t GPIO Pin)
{assert param(IS GPIO ALL PERIPH(GPIOx));
assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
GPIOx->BRR = GPIO Pin;
}
PB8 포트를 1 로 할 때 GPIO SetBits(GPIOB, GPIO Pin 8); 사용하고
PB8 포트를 0 으로 할 때 GPIO ResetBits(GPIOB, GPIO Pin 8); 사용한다.
D1이 PB8 에 연결이 되어 있다. Low 일 때 LED 가
ON 되고, Low 일 때 High 이면 OFF된다.
   +3.3v
      D1
       Green
                   [그림 4.2] 회로
             PB8
       330
```

```
1_GPIO_LED 의 main 함수이다.
예 1)
int main(void)
       SystemInit();
ł
       GPIO Configuration();
   /* Infinite loop */
               /*===D1-OFF====*/
   while (1)
              GPIO SetBits(GPIOB, GPIO Pin 8);
              Delay(0xfffff);
              /*===D1-ON====*/
              GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);
              Delay(0xfffff);
   }
}
예 2)
#define LED GPIO Pin 8
#define LED_H GPIOB->BSRR =LED
#define LED_L GPIOB->BRR =LED
while (1)
              LED H; /*===D1-OFF====*/
              Delay(0xfffff);
              LED_L; /*===D1-ON====*/
              Delay(0xfffff);
   }
}
예1)과 예2) 같은 내용이나 예2) 는 LED H 와 LED L 는 자주 사용할 때 이런
식으로 한다. 자세한 결과 내용은 실습편 GPIO LED 을 보자.
<입력포트>
I/O 포트를 입력으로 할때는 GPIO InitStructure.GPIO Mode =GPIO Mode IPU; 처럼
```

SIGNALTECH

GPIO_Mode_IPU 를 사용한다.

예제 프로그램 4 USART 2 를 참고한다.

4.4 SysTick

```
Delay 함수보다 좀더 정확하게 사용하는 경우 사용한다.
일반적으로 사용할 때
void Delay (uint32 t nCount)
ł
  for(; nCount != 0; nCount--);
}
void delay_ms(uint16_t nms)
    uint32 t temp = delay fac ms * nms;
    if (temp > 0x00ffffff)
    {
        temp = 0x00ffffff;
    SysTick_SetReload(temp);
    SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
    SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
    do
    ł
        Status = SysTick_GetFlagStatus(SysTick_FLAG_COUNT);
    }while (Status != SET);
    SysTick CounterCmd(SysTick Counter Disable);
        SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
}
void delay_us(u32 Nus)
    SysTick_SetReload(delay_fac_us * Nus);
    SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
    SysTick CounterCmd(SysTick Counter Enable);
    do
    ł
        Status = SysTick GetFlagStatus(SysTick FLAG COUNT);
    }while (Status != SET);
    SysTick CounterCmd(SysTick Counter Disable);
        SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
}
위의 내용을 가지고 사용
```

delay ms(1000); /* delay 1000ms */

```
초기에 Reset 과 Clock Control 관련 레지스터를 초기화하고 셋팅 한 후 사용할
클럭들을 Enable 한다. Enable 하기 위한 함수는 RCC APB2PeriphClockCmd();
아래에는 이 함수를 나타낸다.
stm32f10x rcc.c
void RCC APB2PeriphClockCmd(uint32 t RCC APB2Periph, FunctionalState NewState)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_RCC_APB2_PERIPH(RCC_APB2Periph));
  assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
  if (NewState != DISABLE)
  {
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2Periph;
  }
  else
  {
    RCC->APB2ENR &= ~RCC APB2Periph;
  }
}
system stm32f10x.c
void SystemInit (void)
ł
  /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state(for debug purpose) */
  /* Set HSION bit */
  RCC->CR |= (uint32 t)0x0000001;
  /* Reset SW, HPRE, PPRE1, PPRE2, ADCPRE and MCO bits */
#ifndef STM32F10X CL
  RCC->CFGR &= (uint32 t)0xF8FF0000;
#else
  RCC->CFGR &= (uint32 t)0xF0FF0000;
#endif /* STM32F10X CL */
  /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
  RCC->CR &= (uint32 t)0xFEF6FFFF;
  /* Reset HSEBYP bit */
  RCC->CR &= (uint32 t)0xFFFBFFFF;
  /* Reset PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL and USBPRE/OTGFSPRE bits */
  RCC->CFGR &= (uint32 t)0xFF80FFFF;
#ifdef STM32F10X CL
  /* Reset PLL2ON and PLL3ON bits */
  RCC->CR &= (uint32 t)0xEBFFFFF;
  /* Disable all interrupts and clear pending bits */
  RCC \rightarrow CIR = 0x00FF0000;
  /* Reset CFGR2 register */
  RCC -> CFGR2 = 0x00000000;
#elif defined (STM32F10X LD VL) || defined (STM32F10X MD VL) || (defined
STM32F10X HD VL)
  /* Disable all interrupts and clear pending bits */
  RCC -> CIR = 0x009F0000;
```
```
/* Reset CFGR2 register */
  RCC->CFGR2 = 0x00000000;
#else
  /* Disable all interrupts and clear pending bits */
  RCC -> CIR = 0x009F0000;
#endif /* STM32F10X_CL */
#if defined (STM32F10X_HD) || (defined STM32F10X_XL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
  #ifdef DATA_IN_ExtSRAM
    SystemInit_ExtMemCtl();
  #endif /* DATA_IN_ExtSRAM */
#endif
  /* Configure the System clock frequency, HCLK, PCLK2 and PCLK1 prescalers */
  /* Configure the Flash Latency cycles and enable prefetch buffer */
  SetSysClock();
#ifdef VECT_TAB_SRAM
  SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM.
*/
#else
  SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal
FLASH. */
#endif
}
```

4.5 USART

4.5.1 USART 구조

Uiversal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART)의 약자로 범용 동기 비동기 송수신기이다. NRZ 의 비동기 직렬 데이터 형식이고, 외부 장비와 풀 -듀플렉스 데이터 교환 뿐 아니라, 고속 데이터 통신 Multibuffer 구성에 대해 DMA 를 사용 가능하다.

STM32 의 USART Controller 는 다음 표와 같이 9 개의 모드를 지원한다. USART1~5까지 총 5개의 포트가 표시되어 있으나, USART 수는 device 마다 다르다. 여기서 사용한 STM32F103 보드에서는 2개를 지원한다.

USART 인터페이스 내부 구조는 아래 그림처럼 구성 되어 있다. USART 양방향 통신 (Asynchronous Mode)은 데이터 (RX)를 수신과 데이터 출력 (TX)를 전송 한다.



[그림 4.5.1] USART 구조

[그림 4.5.1] 위에 Transmit Data Register (TDR)은 Data 를 전송 할 때 사용하는 레지스터 이고, Receive Data register (RDR)은 수신된 Data 를 읽을 때 사용하는 레지스터 이다. TDR 과 RDR 은 내부적으로 분리되어 있으나 DR(Data Register)이라는 하나의 레지스터이다.

즉, DR 에 데이터를 Write 하면 TDR 로 연결되고, Read 하면 RDR 로 연결되는 구조이다.

TDR 에 데이터를 Write 하면 TSR(Transmit Shift Register)에 의해서 해당 데이터가 TX 로 전송되게 이다. TSR 은 TRANSMIT CONTROL 에서 제어되고 있다. TRANSMIT CONTROL 은 PCLK 에서 USARTDIV 로 분주된 Clock 신호를 받다. 이 클럭은 Baudrate 를 의미한다.

CR1 의 TE 비트는 Transmit Enable 을 의미하며, TRANSMIT CONTROL 의 상태는 SR 레지스터에 전달한다.

SR 레지스터는 USART 의 상태를 나타내는 Status 레지스터로 SR 의 상태가 USART INTERRUPT CONTROL 로 전달한다. USART INTERRUPT CONTROL 는 SR 에서 들어오는 상태 정보에 따라서 CR1 에 Enable 된 인터럽트들을 발생시킨다.

USART_BRR 은 USART 로 들어오는 PCLK 클럭의 분주비를 설정하는 레지스터이다.

<USART Register>

Offset	Register	31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 3	15	14	13	12	11	10	6	œ	2	9	ß	4	e	2	-	0
0x00	USART_SR	Reserved	Reserved 0								TXE	TC	RXNE	IDLE	ORE	NE	Ш	ΡE
	Reset value								0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0x04	USART_DR	Reserved											:0]					
	Reset value									0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x08	USART_BRR	Reserved				DI	V_N	lant	tissa	a <mark>[1</mark> 5	:4]				Dľ	V_F [3:	ract 0]	ion
	Reset value		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x0C	USART_CR1	Reserved			UE	Σ	WAKE	PCE	PS	PEIE	TXEIE	TCIE	3XNEIE	DLEIE	ΤE	RE	RWU	SBK
	Reset value				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x10	USART_CR2	Reserved		LINEN	STC [1:0)P)]	CLKEN	CPOL	CPHA	LBCL	eserved	LBDIE	LBDL	eserved	,	ADD	[3:0)]
	Reset value			0	0	0	0	0	0	0	Ř	0	0	ď	0	0	0	0
0x14	USART_CR3	Reserved						CTSIE	CTSE	RTSE	DMAT	DMAR	SCEN	NACK	HDSEL	IRLP	IREN	ШE
	Reset value							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x18	USART_GTPR	Reserved			(GT[7:0]						I	PSC	;[7:0)]		
	Reset value		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

그림 USART Register Map

4.5.2 프로그램 기본 구조.

/* USART_InitStruct members default value */

USART_InitStruct->USART_BaudRate = 115200; // 전송속도 115200 인 경우

USART_InitStruct->USART_WordLength = USART_WordLength_8b;

USART_InitStruct->USART_StopBits = USART_StopBits_1;

USART_InitStruct->USART_Parity = USART_Parity_No;

USART_InitStruct->USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;

USART_InitStruct->USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;

1) USART Baudrate

USART 의 Baudrate 는 USART_BRR 레지스터에서 설정한다. Baudrate 는 BRR 레지스터의 DIV_Mantissa 와 DIV_Fraction 에 의해서 결정되며, 계산 공식은 다음과 같다.

USARTDIV = DIV_Mantissa + (DIV_Fraction / 16)

Tx/ Rx baud = $\frac{f_{CK}}{(16^*USARTDIV)}$

PCLK 외 Baudrate 에 따르는 에러율 표이다. 에러율이 없는 값을 사용한다. USART_InitStruct->USART_BaudRate = 115200; 전송속도 115200 이다. USART1 는 PCLK2(36MHz)를 USART2,3,4,5 는 PCLK1(72MHz) 를 사용한다.

Bau	d rate		f _{PCLK} = 36	MHz		f _{PCLK} = 72 MHz	
S.No	in Kbps	Actual	Value programmed in the Baud Rate register	% Error =(Calculated - Desired)B.Rate /Desired B.Rate	Actual	Value programmed in the Baud Rate register	% Error
1.	2.4	2.400	937.5	0%	2.4	1875	0%
2.	9.6	9.600	234.375	0%	9.6	468.75	0%
3.	19.2	19.2	117.1875	0%	19.2	234.375	0%
4.	57.6	57.6	39.0625	0%	57.6	78.125	0.%
5.	115.2	115.384	19.5	0.15%	115.2	39.0625	0%
6.	230.4	230.769	9.75	0.16%	230.769	19.5	0.16%
7.	460.8	461.538	4.875	0.16%	461.538	9.75	0.16%
8.	921.6	923.076	2.4375	0.16%	923.076	4.875	0.16%
9.	2250	2250	1	0%	2250	2	0%
10.	4500	NA	NA	NA	4500	1	0%

[그림 4.5.2] USART 의 Baudrate

2) Word Length 와 Parity

ę	9-bit word length (M bit is set), 1 stop bit	Possible	
	Data frame	parity	Next data frame
	Start bit Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6	Bit7 Bit8 Stop	Start bit
Clock			
	Idle frame		Start bit
	Break frame		Stop Start bit bit
1		** LBCL bit cont	trols last data clock pulse
	8-bit word length (M bit is reset), 1 stop bit	Possible	Next data frame
	Data frame	Parity Bit Ne	ext
	Start Bit Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit	6 Bit7 Stop St Bit B	art it
Clock			
	Idle frame	Sta	art
	Break frame	Sto	p Start bit
		** LBCL bit con	trols last data clock pulse
stm32 USART USART #define #define	f10x_usart.h 에 정의 되어 있다. [_InitStruct->USART_WordLength = USART	_WordLength_8b y _WordLength_9b y ((uint16_t)0x00 ((uint16_t)0x10	; ; 000) 000)
USAR 전송 [†] USAR 전송 [†] 정상 ⁷ USART	KT_InitStruct->USART_Parity = USAR 하는 data 에서 1을 짝수로 만든다. KT_InitStruct->USART_Parity = USAR 하는 data 에서 1을 홀수로 만든다. 역인 data 를 전송 할려면 Parity_No F_InitStruct->USART_Parity = USART_Parity	RT_Parity_Eve RT_Parity_Odd 로 해야 한다 '_No;	n ; l; 7.
#define #define #define	USART_Parity_No USART_Parity_Even USART_Parity_Odd	((uint16_t)0x000 ((uint16_t)0x040 ((uint16_t)0x060	00) 00) 00)
#define #define #define #define	USART_StopBits_1 USART_StopBits_0_5 USART_StopBits_2 USART_StopBits_1_5	((uint16_t)0x000 ((uint16_t)0x100 ((uint16_t)0x200 ((uint16_t)0x300	0) 0) 0) 0)

3) USART_Mode

USART_InitStruct->USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;

#define USART_Mode_Rx #define USART_Mode_Tx ((uint16_t)0x0004) ((uint16_t)0x0008)

4) USART_Hardware_Flow_Control USART_InitStruct->USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; 에서 RTS 나 CTS 를 하드웨어적으로 선을 연결하지 않기 때문에 USART_HardwareFlowControl_None 를 사용한다. #define USART_HardwareFlowControl_RTS ((uint16_t)0x0000) #define USART_HardwareFlowControl_CTS ((uint16_t)0x0200) #define USART_HardwareFlowControl_RTS_CTS ((uint16_t)0x0300)

<USART Interrupt>

USART는 총 9개의 Interrupt Event 를 가지고 있다. Event flag 는 SR 레지스터에 있으며, Enable control Bit 은 CR1 레지스터에 있다.

Interrupt event	Event flag	Enable Control bit
Transmit Data Register Empty	TXE	TXEIE
CTS flag	CTS	CTSIE
Transmission Complete	тс	TCIE
Received Data Ready to be Read	RXNE	DYNEIE
Overrun Error Detected	ORE	RANEIE
Idle Line Detected	IDLE	IDLEIE
Parity Error	PE	PEIE
Break Flag	LBD	LBDIE
Noise Flag, Overrun error and Framing Error in multibuffer communication	NE or ORE or FE	EIE

USART Interrupt mapping



printf 를 사용할 때는 #include <stdio.h> 정의를 해 준다.

<STDIO 표준 입출력 함수>

int getchar(void);	문자를 입력 받는다.
char *gets(char *s);	문자열을 입력 받는다.
int printf(const char *format,);	형식화된 문자열을 출력한다.
int putchar(int c);	문자를 출력한다.
int puts(const char *s);	문자열을 출력한다.
int scanf(const char *format,);	형식화된 문자를 입력 받는다.
int sprintf(char *s, const char *format,);	형식화된 문자열을 만든다.

#include <stdio.h> 정의를 해 주지 않고 직접 사용하는 경우도 있다. void printf(const unsigned char *string)

```
unsigned char temp;
        if(!DEBUG)
        { return;
                         }
        temp = (unsigned char)(*string++);
        while(temp)
        ł
                 USART_SendData(USART1, temp);
                temp = (unsigned char)(*string++);
                while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));
        while (!(USART1->SR & USART FLAG TC));
}
void putchar(unsigned char one_byte)
{
        if(!DEBUG)
        { return;
                         }
        USART_SendData(USART1, one_byte);
        while (!(USART1->SR & USART FLAG TXE));
        while (!(USART1->SR & USART FLAG TC));
}
/*----- SendChar
                      Write character to Serial Port.----*/
int SendChar (int ch) {
  while (!(USART1->SR & USART FLAG TXE));
  USART1->DR = (ch & 0x1FF);
  return (ch);
}
/*-----*/ GetKey Read character to Serial Port.----*/
int GetKey (void) {
  while (!(USART1->SR & USART_FLAG_RXNE));
  return ((int)(USART1->DR & 0x1FF));
}
```

4.6 ADC

Analog Digital Converter (ADC)는 Analog를 Digital로 변환하는 값으로 범위 0x0(0V)~0xFFF(3.3V) 까지를 12 비트 분해능을 갖춰다. Sampling Time 최대값은 17.1usec, Conversion시간은 최대 18usec 이다. ADC 입력 clock은 PCLK2 의 72MHz 를 2,4,6,8 로 나누어 공급하고, 이 클럭의 최대값이 14 MHz 를 초과해서는 안된다. ADC 는 ADCx_IN0에서 ADCx_IN15의 16개의 포트를 사용 할 수 있다. 아래 그림을 보면 ADCx_IN0에서 ADCx_IN15 입력에서 GPIO Ports 다음 Analog MUX 에 Temp. Sensor 와 V REFINT 두 개의 핀이 더 있다. Temp. Sensor 는 ADC_IN16 으로 STM32 내부에 온도센서를 자체에 있어 온도를 측 정 할 수 있다. Temperature (℃) = {(V25 - VSENSE) / Avg_Slope} + 25. (V25 = 1.43V, Avg_Slope = 4.3mV/℃)

Temperature Range : -40~125도 Precision: ± 1.5 °C V REFINT 는 ADC IN17 로 Dual Mode 를 지원한다.



그림 Temperature sensor and VREFINT channel block diagram



그림 Single ADC block diagram

위에서 Analog MUX 에 Temp. Sensor 와 V REFINT 두 개의 핀이 더 있는 것을 설명 했다. Analog MUX 에서는 Regular channe 과, Injected channel 로 입력이 되는데 이곳 에서 는 Analog를 Digital로 변환한다.

여러 개의 채널을 사용 할 때 먼저 처리해야 할 것을 정해야 하기 때문에 두 채널 을 두어 Regular channel 보다 Injected channel 이 먼저 처리하게 되어 있다.

Injected channel는 Injected Data register로 Regular channel은, Regular Data register 로 연 결되어 있다.

Analog watchdog

ADC 중에 Analog watchdog 가 있는데 Low Threshold 전압과 High Threshold 전압 범 위를 벗어나면 인터럽트를 발생하는 것이다. 즉 아래 그림그림처럼 Guarded area 를 벗어나는 범위가 인터럽트 발생한다.



STM32F103

4.7 DAC

DAC 는 전압의 출력을 Digital 입력을 받아 analog 로 변환하는 기능으로 High Density Device이상에 주로 있고, 12비트 분해능을 지니고 있다.



그림 DAC channel block diagram

GPIO pin (PA4, PA5) 가 analog (AIN) 으로 사용된다.. PA4 는 SPI1_NSS/USART2_CK/DAC_OUT1/ADC12_IN4 PA5 는 SPI1_SCK/ DAC_OUT2 /ADC12_IN5

Offset	Register	31 30	29	28	27	26	25	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14 13	12	Ŧ	10	ი	ω	7	9	Ŋ	4	e	2	-	0
0x00	DAC_CR	Rese	rved	DMAEN2	MA	MP2	2[3:0]	WA 2[2	AVE 2:0]	TSE	EL2[2:0]	TEN2	BOFF2	EN2	Res	erved	DMAEN1	Μ	AM	P1[3	:0]	WA 1[2	VE 2:0]	Т	"SEL [2:0]	1	TEN1	BOFF1	EN1
	Reset value			0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x04	DAC_SWTRIG R			•				•	•				R	lese	rveo	ł					•	•	•		•				SWTRIG2	SWTRIG1
	Reset value																		_										0	0
0,400	DAC_DHR12R								Deer		4											D	ACC	C1D	HR	[11:0]			
0x08	Reset value							1	Rese	erveo	u								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DAC DHR12L																	_			, v	Ŭ	•	•		_	•	-	-	
0x0C	1						Res	erve	d										DAC	C1D	HR	[11:(0]				F	lese	erve	d
	Reset value															0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
010	DAC_DHR8R1									P	2000	irvoi	h					-						[DAC	C1D	HR	[7:0]	
	Reset value									1	1000	1000	u										0	0	0	0	0	0	0	0
	DAC_DHR12R								_													D	ACC	C2D	HR	[11:0)]			
0x14	Z Booot voluo								Rese	erveo	d									0	0	0	0	0	0			0	0	
																			0	U	U	U	U	0	0	U	0	U	0	
0x18	2						Res	erve	d										DAC	C2D	HR	[11:(0]				F	lese	rve	d
	Reset value															0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
010	DAC_DHR8R2																	1						[DAC	C2D	HR	[7:0]	
UXIC										F	lese	rve	u																	
0x20	DAC_DHR12R D	Res	erve	d				DAC	C2D	HR[11:0	0]				R	eserve	d				D	ACC	C1D	HR	[11:0)]			
	Reset value				0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x24	DAC_DHR12L D			[C2DF	IR[11	:0]				F	Rese	erve	d			[DAC	C1D	HR	[11:(0]				F	lese	erve	d
	Reset value	0 0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0				-	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0,000	DAC_DHR8RD		-	I			Dec										DAC	C2	DHF	R[7:0)]			[DAC	C1D	HR	[7:0]	
0x28	Reset value						Res	erve	a							0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x20	DAC_DOR1								Doci	arvor	d							-				D	ACC	C1D	OR	[11:0)]			
0120	Reset value								1030	Si vet	u								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x30 DAC_DOR2 Reserved				DACC2DOR[11:0]																										
0x30 Reset value								1000		~								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PA4, PA5는 ADC, DAC 둘 다 사용 가능한 핀이다.

그림 DAC register map

아래 프로그램은 PA4, PA5 포트에서 크기가 다른 삼각펄스를 만든다.

/* TIM2 Configuration */

TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xF;

=

=

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0xF; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);

/* TIM2 TRGO selection */ TIM_SelectOutputTrigger(TIM2, TIM_TRGOSource_Update);

/* DAC channel1 Configuration */ DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T2_TRGO; DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_Triangle; DAC_InitStructure.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude DAC_TriangleAmplitude_2047; DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Disable; DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure);

/* DAC channel2 Configuration */ DAC_InitStructure.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude DAC_TriangleAmplitude_1023; DAC_Init(DAC_Channel_2, &DAC_InitStructure);

/* Enable DAC Channel1: Once the DAC channel1 is enabled, PA.04 is automatically connected to the DAC converter. */ DAC Cmd(DAC Channel 1, ENABLE);

/* Enable DAC Channel2: Once the DAC channel2 is enabled, PA.05 is automatically connected to the DAC converter. */ DAC_Cmd(DAC_Channel_2, ENABLE);

/* Set DAC dual channel DHR12RD register */ DAC SetDualChannelData(DAC Align 12b R, 0x100, 0x100);

/* TIM2 enable counter */ TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);

위 프로그램 소스는 14 DAC 에 있다.

4.8 NVIC

STM32 의 Interrupt 는 Cortex-M3 Core 의 NVIC 를 통해서 제어한다.

4.8.1 Low-latency interrupt handling

CORTEX-M3 에서는 인터럽트 발생 시 Stack 에 사용 중이던 레지스터를 push 하고, Vector table 의 해당 인터럽트 벡터로 jump 하는 동작을 HW 적으로 처리한다. 인터럽트 수행이 끝나고 Pop 하는 동작도 HW 적으로 처리한다. HW 적으로 Stacking 동작이 처리되니 빠르기도 하겠지만, Tail chaining 이나 Late Arrival 같은 기술도 함께 적용되어 있다. 인터럽트 발생시 HW 적으로 12Cycle 만에 Stack push, pop 동작을 수행한다.



4.8. 2 Tail Chaining

우선순위가 높은 IRQ1 이 수행 중 IRQ2 의 인터럽트가 발생하였을 경우, IRQ1 의 인터럽트가 완료되면, 바로 IRQ2 의 인터럽트가 수행이다. 이때 IRQ1 에서 IRQ2 로 전환될 때 불필요한 Stack 처리 동작없이 6Cycles 만에 전환 되도록 하였다.



만약, 아래 그림처럼 IRQ1 이 종료되고 POP 동작 수행 중에 IRQ2 가 발생될 경우에는, POP 동작을 취소하고 바로 IRQ2 로 진입한다.

이 경우에도 IRQ2 발생 시점을 기준으로 놓고 보면 Latency 는 6Cycle 이라고 할 수 있다.



4.8.3 Late Arrival

IRQ2 를 위해서 PUSH 동작 중 우선순위가 높은 IRQ1 이 발생하면 PUSH 동작 완료 후 바로 IRQ1 이 수행이다. IRQ1 이 완료되면 그때 IRQ2 가 수행한다.



4.8.4 4Bit Priority

STM32 는 Interrupt 의 우선순위를 위해서 4bit Priority 설정을 사용하며, Group Priority 와 Subpriority 라는 값을 사용한다.

4Bit 의 Priority bit 은 PRIGROUP 의 설정에 따라서 Group priority 와 Subpriority 에서 사용하는 비트의 비율이 달라진다.

아래 표에서 PRIGROUP 이 0b100 인 경우를 보면, 이 경우 4 비트 중 상위 3 비트(7:5 번비트)는 Group priority 에서 사용하며 하위 1 비트(4 번비트)는 Subpriority 에서 사용한다.

PRICEOUR	Interrupt	priority level value,	PRI_N[7:4]	Number of					
[2:0]	Binary point ⁽¹⁾	Group priority bits	Subpriority bits	Group priorities	Sub priorities				
0b011	Obxxxx	[7:4]	None	16	None				
0b100	Obxxx.y	[7:5]	[4]	8	2				
0b101	Obxx.yy	[7:6]	[5:4]	4	4				
0b110	Obx.yyy	[7]	[6:4]	2	8				
0b111	Ob.yyyy None		[7:4]	None	16				

Priority grouping

Group Priority 는 Pre-emption 의 기준이 되는 우선 순위이다.

만약 Group Priority 의 우선순위가 낮은 ISR1 이 실행 중 더 높은 Group priority 값을 가지는 ISR2 이 발생하면, ISR2 가 CPU 를 선점한다.

Subpriorit는 같은 Group Priority 의 인터럽트가 pending 된 시점에서 어떤 인터럽트를 먼저 실행하는 기준이 되는 값이다.

4.8.5 Vector Table

STM32 는 Vector Table 에 코드가 위치하는 것이 아닌 함수의 포인터 값이 위치한다. STM32 의 각 Peripheral 들의 Vector Table Index 는 다음 표와 같이 미리 정의되어 있다. 음영 처리된 부분이 Cortex-M3 의 기본 Exception 이며,

이 부분을 제외한 나머지는 STM32 의 제품 군 마다 peripheral 의 구성이 다르기 때문에, Vector Table 의 구조도 달라질 수 있다.

Position	Priority	Type of priority	Acronym	Description	Address
	-	-	-	Reserved	0x000_0000
	-3	fixed	Reset	Reset	0x0000_0004
	-2	fixed	NMI	Non maskable interrupt. The RCC Clock Security System (CSS) is linked to the NMI vector.	0x0000_0008
	-1	fixed	HardFault	All class of fault	0x0000_000C
	0	settable	MemManage	Memory management	0x0000_0010
	1	settable	BusFault	Prefetch fault, memory access fault	0x0000_0014
	2	settable	UsageFault	Undefined instruction or illegal state	0x0000_0018
	-	-	-	Reserved	0x0000_001C - 0x0000_002B
	3	settable	SVCall	System service call via SWI instruction	0x0000_002C
	4	settable	Debug Monitor	Debug Monitor	0x0000_0030
	-	-	-	Reserved	0x0000_0034
	5	settable	PendSV	Pendable request for system service	0x0000_0038
	6	settable	SysTick	System tick timer	0x0000_003C
0	7	settable	WWDG	Window watchdog interrupt	0x0000_0040
1	8	settable	PVD	PVD through EXTI Line detection interrupt	0x0000_0044
2	9	settable	TAMPER	Tamper interrupt	0x0000_0048
3	10	settable	RTC	RTC global interrupt	0x0000_004C
4	11	settable	FLASH	Flash global interrupt	0x0000_0050
5	12	settable	RCC	RCC global interrupt	0x0000_0054
6	13	settable	EXTI0	EXTI Line0 interrupt	0x0000_0058
7	14	settable	EXTI1	EXTI Line1 interrupt	0x0000_005C
8	15	settable	EXTI2	EXTI Line2 interrupt	0x0000_0060
9	16	settable	EXTI3	EXTI Line3 interrupt	0x0000_0064
10	17	settable	EXTI4	EXTI Line4 interrupt	0x0000_0068
11	18	settable	DMA1_Channel1	DMA1 Channel1 global interrupt	0x0000_006C
12	19	settable	DMA1_Channel2	DMA1 Channel2 global interrupt	0x0000_0070
13	20	settable	DMA1_Channel3	DMA1 Channel3 global interrupt	0x0000_0074
14	21	settable	DMA1_Channel4	DMA1 Channel4 global interrupt	0x0000_0078
15	22	settable	DMA1_Channel5	DMA1 Channel5 global interrupt	0x0000_007C
16	23	settable	DMA1_Channel6	DMA1 Channel6 global interrupt	0x0000_0080

4.8.6 NVIC Register

NVIC Register 의 Base Address 는 0xE000E100 이다.

Register	Name	Desc.									
ISER	Interrupt Set Enable Register	인터럽트를 set 상태로 설정									
ICER	Interrupt Clear Enable Register	인터럽트를 Clear 상태로 설정									
ISPR	Interrupt Set Pending Register	강제로 인터럽트를 Pending 상태로 설정할 수 있으며, 현재 Pending 상태를 읽을 수 있다.									
ICPR	Interrupt Clear Pending Register	강제로 인터럽트의 Pending 상태를 Clear 할 수 있으며, 현재 Pending 상태를 읽을 수 있다.									
IABR	Interrupt Active Bit Register	실제 인터럽트가 Active 된 상태인지 읽을 수 있다.									
IP	Interrupt Priority Register	개별 인터럽트 채널의 Priority를 설정한다.									
STIR	Software Trigger Interrupt Register	STIR 에 인터럽트 ID 를 Write 하면 SW 적으로 인터럽트를 발생한다.									

4.8.7 System Control Block(SCB) Register

SCB 는 시스템 관련 레지스터들의 블록이다. SCB 의 Base Address 는 0xE000ED00 이다.

Register	Name	Desc.
VTOR	Vector Table Offset Register	Vector Table 의 위치를 변경할 수 있다.
AIRCR	Application Interrupt / Reset Control Register	PRIGROUP 값을 설정하여, Priority Grouping 정책을 결정한다.

4.8.8 External Interrupt

External Interrupt 는 GPIO 핀을 통해서 발생하는 인터럽트를 의미한다.

<External Interrupt GPIO Mapping>

STM32는 EXTIO 부터 EXTI15까지 총 16개의 외부 인터럽트를 지원하며, 특정 GPIO 핀 16 개로 고정되지 않고 모든 핀이 인터럽트 소스로 사용될 수 있다. 그러나 인터럽트 소스로 사용될 수 있는 GPIO 그룹은 정해져 있다. 다음 그림과 같이 각 포트의 0 핀은 EXTIO 인터럽트로 사용되고, 각 포트의 1 번 핀은 EXTII 인터럽트로 사용이다. 즉, PAO 와 PBO 는 동시에 인터럽트 소스로 사용할 수 없다.



EXTI 인터럽트 소스로 어떤 핀을 사용할지는, AFIO 레지스터의 EXTICR 레지스터에서 설정한다. 아래 EXTICR1 레지스터를 보면 EXTIO 부터 EXTI3 에 대한 GPIO source pin 을 설정하게 되어있다. 이런 식으로 EXTICR1~EXTICR4 까지 총 4 개의 레지스터에서 16 개의 핀을 설정한다.

External interrupt configuration register 1 (AFIO_EXTICR1)

Address offset: 0x08

Reset value: 0x0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	bevre							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	EXT	3[3:0]			EXTR	2[3:0]			EXTI	1[3:0]			EXTI	0[3:0]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bits 31:16 Reserved

Bits 15:0 EXTIx[3:0]: EXTI x configuration (x= 0 to 3)

These bits are written by software to select the source input for EXTIx external interrupt. Refer to *Section 9.2.5: External interrupt/event line mapping on page 191* 0000: PA[x] pin 0001: PB[x] pin 0010: PC[x] pin 0011: PD[x] pin 0100: PE[x] pin 0101: PF[x] pin 0101: PF[x] pin

참고로 EXTI 인터럽트 소스는 EXTI19까지 있다. EXTI16~EXTI19은 다음과 같이 사용이다.

EXTI0~EXTI16	GPIO 0~16 핀 인터럽트 소스
EXTI16	PVD output
EXTI17	RTC alarm event
EXTI18	USB Wakeup event
EXTI19	Ethernet Wakeup event

4.8.9 External interrupt Control Block

아래 그림만 이해하면 STM32 의 External interrupt 가 어떻게 동작하는지 이해할 수 있다.



1. Input Line 에 신호가 들어오면 Edge detect circuit 에서 Falling 또는 Rising 를 검출한다.

- 위의 1 번에서 들어온 신호와 Software interrupt event register 를 통해서 인터럽트를 발생 시킨다.
- 3. 2 번에서 나온 신호가 Pending Request Register 에 Set 이다. 동시에 Event mask Register 설정에 따라서 이벤트 신호로도 사용될 수 있다. 이벤트는 Wakeup 신호이며, Event mask register 를 설정하면 인터럽트 신호를 wakeup 신호로 설정할 수 있다.
- 4. 인터럽트가 Pending 되고, interrupt mask register 가 설정되면 NVIC 에 의해서 인터럽트가 발생이다.

4.8.10 AFIO Register

EXTICR1	External interrupt configuration Register	EXTI0~EXTI3 의 인터럽트 소스 설정
EXTICR2	External interrupt configuration Register	EXTI4~EXTI7 의 인터럽트 소스 설정
EXTICR3	External interrupt configuration Register	EXTI8~EXTI11의 인터럽트 소스 설정
EXTICR4	External interrupt configuration Register	EXTI12~EXTI15 의 인터럽트 소스 설정

4.8.11 EXTI Register

EXTI_IMR	Interrupt Mask Register	인터럽트 Enable/Disable 설정
EXTI_EMR	Event Mask Register	이벤트 Enable/Disable 설정
EXTI_RTSR	Rising Trigger Selection Register	Rising Edge 설정
EXTI_FTSR	Falling Trigger Selection Register	Falling Edge 설정
EXTI_SWIER	Software Interrupt Event Register	SW 적으로 인터럽트, 이벤트 발생
EXTI_PR	Pending Register	Pending 상태 정보 레지스터

4.9 RTC

RTC (Real Time Clock) 인터럽트 지원 (아래 그림 중간 참고) 1)Alarm 인터럽트 설정 2) 주기적인 Second 인터럽트 발생 3) 오버플로 인터럽트 발생



RTC - register map and reset values

STM32 는 성능라인과 액세스라인이라는 서로 다른 두 개의 측면을 가지고 있다. 성능 라인은 최대 72MHz로 작동하는 주변장치와 액세스 라인은 최대 32MHz로 작 동하는 주변장치를 가지고 있다. APB1 Interface 는 PCLK1 를 받아 APB1 bus 를 통한 16 비트 레지스터를 Read, Write 한다. RTCCLK 를 받아 20 Bit 의 RTC_DIV 를 지나 TR_CLK 을 만들어 RTC_Second (1sec) 를 만드는 부분을 RTC prescaler 이다. /* Set RTC prescaler: set RTC period to 1sec */ RTC SetPrescaler(32767);

/* RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1) */

다음으로 32-Bit programmable counter 부분은 RTC_PRL, RTC_ALR 로 구성되어 초기화와 관련이 있다.

RTC_PRL, RTC_ALR, RTC_CNT, RTC_DIV 레지스터들은 System Reset 이나 Power Reset 에 의해서 reset 되지 않고, Backup Domain reset 에 의해서만 리셋이 된다.



RTC simplified block diagram

RTC 카운터값이 4에 도달하는 순간에(갱신전) Second 인터럽트 나 Alarm 인터럽트 발생한다.



Offset	Register	31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 3	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
0x000	RTC_CRH	Reserve	
	Reset value		
0x004	RTC_CRL	Reserved	TOFF CNF RSF OWF ALRF
	Reset value		
0x008	RTC_PRLH	Reserved	PRL[19:16]
	Reset value		0 0 0 0
0x00C	RTC_PRLL	Reserved	PRL[15:0]
	Reset value		1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0x010	RTC_DIVH	Reserved	DIV[31:16]
	Reset value		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0x014	RTC_DIVL	Reserved	DIV[15:0]
	Reset value		1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0x018	RTC_CNTH	Reserved	CNT[13:16]
	Reset value		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0x01C	RTC_CNTL	Reserved	CNT[15:0]
	Reset value		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0x020	RTC_ALRH	Reserved	ALR[31:16]
	Reset value		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0x024	RTC_ALRL	Reserved	ALR[15:0]
	Reset value		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

다음은 RTC 프로그램(프로그램=> 11_RTC)을 실행했을 경우이다.

보드 (J14)에 PC 포트에 연결한다. 아래 그림은 통신포트 COM4, 속도 115200에 통 신설정되어있다. (COM4는 연결할 때 확인한다. COM4가 아닐 수도 있다.)

J Terminal v1.9b by Bray++	
Connect COM Port Baud rate Data bits Disconnect C COM1 C 300 C 4800 C 38400 C 5 Disconnect C COM2 C 600 C 9600 C 56000 C 6 About C COM3 C 1200 C 14400 C 57600 C 7 Quit C COM4 C 2400 C 19200 C 115200 C 8	Parity Stop Bits Handshaking Image: Construction of the state of t
Auto Dis/Connect Set font Time CR=LF	
Receive CLEAR Reset Counter 13 ★ Counter = 61 C HEX • String	StartLog StopLog Hex 🔲 Bin
Please Set Years between 1970 to 2037 Set Years: 2013 Please Set Months between 01 to 12 Set Months: 8 Please Set Days between 01 to 31 Set Days: 4 Please Set Hours between 01 to 23 Set Hours: 4 Please Set Minutes between 01 to 59 Set Minutes: 4 Please Set Seconds between 01 to 59 Set Seconds: 4 RTC configured Time: 2013-8-4 04:04:04 Time: 2013-8-4 04:04:05	
TransmitCLEARSET DTRCLR DTRCLR RTSSET RTS	Send File
2013 08 04 04 04 04 04 Connected	Transmit Macros 2013 2013 108 108 104 10
실행결과 ************************************	*****
======================================	

<=08 입력 ** 한 자릿수는 0을 붙인다.

<=04 입력

다른것도 동일

Set Months: 8

Please Set Days between 01 to 31 Set Days: 4

Please Set Months between 01 to 12

Please Set Hours between 01 to 23 Set Hours: 4

Please Set Minutes between 01 to 59 Set Minutes: 4 Please Set Seconds between 01 to 59 Set Seconds: 4 RTC configured.... Time: 2013-8-4 04:04:04 Time: 2013-8-4 04:04:05 Time: 2013-8-4 04:04:06

.

4.10 TIM

4.10.1. TIM_IRQ Channels

STM 32F103Rx 에는 1 개의 Advanced-Control 타이머(TIM1)로 주로 PWM 펼스 생성하며, 3 개의 General-Purpose 타이머(TIM2,3,4)를 내장하고 있다. 4 개의 타이머는 모두 독립적이며, 타이머 사이의 동기화를 위해서 master/slave mode 라는 기능을 제공한다.

다음 표를 보시면, TIM1 과 TIM2,3,4 의 차이는 Complementary Output 의 지원 차이다. Complementary outputs 기능은 PWM 의 기능을 좀더 보완해주는 기능 이다.

Timer	Counter resolution	Counter type	Prescaler factor	DMA request generation	Capture/compare channels	Complementary outputs	
TIM1	M1 16-bit Up, down, up/down		Any integer between 1 and 65536	Yes	4	Yes	
TIM2, TIM3, TIM4	2, Up 3, 16-bit dow 4 up/de		Any integer between 1 and 65536	Yes	4	No	

Timer feature comparison

Gerneral Purpose 타이머의 주요 특징은 다음과 같다.

• 16-bit up, down, up/down auto-reload counter.

• 16-bit programmable prescaler allowing dividing (also "on the fly") the counter clock frequency either by any factor between 1 and 65535.

• Up to 4 independent channels for:

- Input Capture
- Output Compare
- PWM generation (Edge and Center-aligned Mode)
- One-pulse mode output

• Complementary outputs with programmable dead-time

• Synchronization circuit to control the timer with external signals and to interconnect

several timers together.

• Repetition counter to update the timer registers only after a given number of cycles of the counter.

• Break input to put the timer's output signals in reset state or in a known state.

• Interrupt/DMA generation on the following events:

- Update: counter overflow/underflow, counter initialization (by software or

internal/external trigger)

- Trigger event (counter start, stop, initialization or count by internal/external trigger)

- Input capture

- Output compare
- Break input

• Supports incremental (quadrature) encoder and hall-sensor circuitry for positioning

purposes

• Trigger input for external clock or cycle-by-cycle current management



타이머의 전체적인 동작에 대한 블록도이다. Advanced-control timer block diagram

위 블록도는 다음과 같다.

1. 그림 상단 중앙에 타이머 Clock(CK_INT)은 Prescaler(PSC)에 의해서 분주되어 카운터 레지스터를 증가시키며, 이 카운터 레지스터의 값이 Auto-reload 레지스터의 값과 같아지면 Update 이벤트가 발생하는 것이다. 여기서 Clock(CK INT) 클럭 공식은 fCK PSC/(PSC[15:0]+1) 이다.

2. Trigger 이벤트는 타이머의 동기화를 지원하는 기능이다. Trigger 의 외부 입력 핀 신호로는 ETR, TI1F_ED, TI1FP1, TI2FP2 등이 있다. 또 내부 타이머 간에 동기화를 위해서 사용하는 신호는 ITR0~ITR3 등이 있다. Trigger 는 Master/Slave 설정에 따라서 Master 가 되면 다른 타이머로 Trigger 신호를 보내고, 이때 Slave 가 받게 되는 신호가 ITR0~ITR3 이다.

Master 가 TRGO1 이벤트를 보내면 Slave 가 ITR1 으로 해당 신호를 받아서 카운터를 동작시킨다.



3. 외부에서 들어는 TIMx_CH1,2,3,4 의 신호가 발생했을 때 Capture Compare 레지스터에 신호 발생시의 카운터 레지스터 값이 저장된다. Capture compare 레지스터에 기록되는 값들을 계산해서 펄스의 파형을 계산해 낸다.

4. OCxREF 신호에 의해서 외부 핀으로 PWM 파형을 발생시키게 된다.

Offset	Register	31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 3	15	14	13	12	1	10	ര	2	9	0 4	e	2	-	0
000	TIMx_CR1	Brenned							CKD	PE	CMS	Ë	Μ	RS	SIC	Z
0x00	Reset value	Heserved							[1:0]	P P	0.10		0	5	ň	Ö
									0 0	s		10.01	8	Ŭ	-	-
0x04	TIMX_CH2	Reserved								Ē	WING	o[2:0]	8	Re	ser	/ed
	Reset value				ET	TRO				0	0 (0000				
0x08	TIMx_SMCR	Reserved	Ë.	ö	[1:	0]	E	TF	[3:0]	MSN	TS[2:0]	serve	SN	IS[2	!: 0]
	Reset value		0	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	Å	0	0	0
0x0C	TIMx_DIER	Reserved		۲	MDB	¥.		22DE	Ë	erved		퉹	ш	B	CHE	щ
0.00	Reset value			6	8	8	ŏ	ŏ		Rese	0 4		0	0	0	0
	TIMx SB					ģ	ļ,	Å.	Р.		ш	5 ₽	믱	造	₽	щ
0x10	Resetuelus	Reserved				Š	ខ្ល	SC	00	eser	F G	8	8	8	8	
	Heset value					0	0	0	0 1	r	1. 3	3 0	g	g	9	0
0x14	TIMx_EGR	Reserved									DT Daw	8	ő	8	8	Š
	Reset value		Ш	1		_				ш	0 1	0	0	0	0	0
	Output Compare	Reserved	R		0C2N (2:01	4	8	SPE	CC2S [1:0]	10	00	1M 01	GIP	5	CC	:01
	mode Reset value		ğ	0		0	ŏ	ŏ	0.10	ŏ			ŏ	ŏ	0	
0x18	TIMx_CCMR1		ľ	Ŭ	Ŭ	Ť	iC	2	0025	Ť			ī	21	0	15
	Input Capture mode	Reserved	'	C2F	-[3:0	1	PS [1:	6C 01	[1:0]		C1F[3	:0]	P8	SC :01	[1	:0]
	Reset value		0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0
Offset	Register	31 33 33 33 33 33 33 33 33 32 25 25 22 22 22 22 22 23 23 23 23 33 33 33 33	15	14	13	12	1	10	6	7	9	4	3	2	۲	0
	Output Compare mode	Reserved	024CE	•	0C4N [2:0]	1	SCH E	JO4FE	CC4S [1:0]	0C3CE	OC [2	3M :0]	CCBPE	OCGFE	CC [1	:3S :0]
0x1C	Reset value		õ	0	0	0	0	0	0 0	ŏ	0 0	0 0	0	0	0	0
	Input Capture mode	Reserved		C4F	=[3:0]	1	PS [1:	0]	[1:0]		C3F[3	:0]	P8 [1	SC :0]	[1	:0]
	TIMx CCER		0	0	4F 0	뷧	8	0	망망	3			2	<u>s</u>	iP o	뿐
0x20	Reset value	Heserved			0	0	Rese		000	0000			Doco	1000	000	0
0x24	TIMx_CNT	Reserved							CNT	[15:	0]					
	Reset value		0	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0	0	0	0	0
0x28	TIMx_PSC	Reserved							PSC	[15:	0]					
	Reset value		0	0	0	0	0	0	0 0	0		0	0	0	0	0
0x2C	Reset value	Reserved	0	10	101	01	0	0		10			10	10	0	0
0x30		Reserved								1						
0	TIMx_CCR1	Bernard							CCR	1[15	:0]					
0.34	Reset value	Heselveu	o	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0
0x38	TIMx_CCR2	Reserved							CCR	2[15	:0]					
	Reset value		0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0
0x3C	TIMx_CCR3	Reserved							CCR	3[15	:0]					
	Reset value			0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0
0x40	TIMx_CCR4	Reserved							CCR	4[15	:0]					
	Reset value		0	0	0	0	0	0	0 0	0	00	0	0	0	0	0
0x44		Reserved														
0x48	TIMx_DCR	Reserved					DB	8L[4	:0]	Re	serve	d	DE	3A[4	:0]	
	Reset value		_			0	0	0	0 0			0	0	0	0	0
0x4C	TIMx_DMAR	Reserved							DMA	B[15	:0]					
ı	Reset value		10	0	01	01	0 1	0	0 0	0	000	0 0	0	0	0	(o l

<Register Map>

Offset

4.10.2 TIM_TimeBaseInit

STM32는 개별 Capture/Compare 채널을 가지고 있다.

Capture 와 Compare 기능에 대해서 간단히 설명하면 다음과 같다.

Input Capture	외부 신호 발생시 카운터 레지스터의 값을 Capture/Compare 레지스터에 저장
Output Compare	카운터 레지스터의 값과 Capture/Compare 레지스터의 값이 같을 경우 출력 이벤트 발생

Capture 와 compare 는 Capture/Compare 레지스터를 공유해서 사용하기 때문에, 동시에 둘 다 사용할 수 없다.

<Capture/Compare Diagram>

Capture/Compare 의 기본 구조에 대해서 살펴보면 Capture/Compare 모드를 Capture 로 사용할지, Compare 로 사용할지는 CC1S[0:1]의 설정에 따라 결정이다. Capture 모드로 설정되면 왼쪽 부분이며, Compare 모드로 설정되면 되면 오른쪽 부분이 동작한다.

<Input Capture>

먼저 Input Capture 부분을 보면 가운데 CC1S[0:1]의 값이 input mode 를 결정하는 값이다. 그림 아래 Capture 신호가 발생하는 경우는 CC1E (Capture/Compare Enable)가 SET 되어 있고,IC1PS(input Capture Prescaler Signal)의 신호가 발생한 경우 이다. 또는 CC1G(Capture/Compare Generation)를 SW 적으로 SET 하여 capture 이벤트를 발생시킬 수 있다. 그림 아래 Capture 이베트가 발생하면 Counter Register(CCR)의 값이 CCSR(Capture/Compare Shadow Register)로 복사이다. CCSR 과 CCPR(Capture/Compare Preload Register)은 비슷하지만 조금 다른 레지스터이다. 메모리 버스에서는 CCPR 만 접근이 가능하며, capture transfer, compare transfer 신호에 의해서 CCSR 에 CCPR 의 값을 Write 하거나 CCSR 의 값을

CCPR 로 Write 할수 있다. CCPR 과 CCSR 의 CCPR 의 없을 Write 아기다 CCSR 의 없을 Stit 찍 데이터를 교환한다. 여기서 주요하 저은 CCSR 에 직접 접근한수 없으며 CCPR 을 통해서 CCSR 에

여기서 중요한 것은 CCSR 에 직접 접근할수 없으며, CCPR 을 통해서 CCSR 에 접근한다는 것이다.

<Output Compare>

Output Compare 에서 아래 그림 왼쪽 Compare_transfer 가 발생하는 경우를 보면, UEV(Update Event)가 발생하거나, OC1PE 값이 Set 되지 않은 경우이다. OC1PE(Output Compare Preload Enable)가 False 인 경우에는 CCPR 에 값을 적으면 CCSR 에 바로 적용이 되며, True 인 경우에는 CCPR 에 값을 적더라도 UEV 가 발생하지 않으면 CCSR 에 적용이 되지 않다.



아래 그림 오른쪽을 보면 비교기는 CCSR 과 CCR을 비교해서 CNT>CCR1, CNT=CCR1 신호를 보낸다.

해당 신호는 Output mode controller 를 통해서 출력 핀으로 연결이다.



Output stage of capture/compare channel (channel 1 to 3)





OC1M[2:0]에서는 입력 신호에 따라서 설정된 출력 신호 OC1REF 를 내보낸다. OC1M 의 설정은 다음과 같다.

<oc< th=""><th>Mode</th><th>설정표></th></oc<>	Mode	설정표>
--	------	------

000	OC1REF 신호 발생 안 함. 타이밍 인터럽트만 발생시킴.
001	CNT=CCR1 인 경우 OC1REF 가 high 로 설정됨.
010	CNT=CCR1 인 경우 OC1REF 가 low 로 설정됨.
011	CNT=CCR1 인 경우 OC1REF 가 toggle 됨.
100	OC1REF가 low로 됨.
101	OC1REF가 high로 됨.
110	PWM mode 1 업 카운팅 모드에서 CNT <ccr1 high="" oc1ref는="" 경우="" 로,<br="" 인="">그렇지 않으면 low 다운 카운팅 모드에서 CNT>CCR1 인 경우 OC1REF는 low, 그렇지 않으면 high</ccr1>
111	PWM mode 2 업 카운팅 모드에서 CNT <ccr1 low,<br="" oc1ref는="" 경우="" 인="">그렇지 않으면 high 다운 카운팅 모드에서 CNT>CCR1 인 경우 OC1REF는 high, 그렇지 않으면 low</ccr1>

OC1REF 의 신호는 CC1P(Capture/Compare Polarity) 설정에 따라서 출력 핀의 Active 설정이 변경된다.

CC1P 가 0 인 경우 active high, 1 인 경우 active low 이다. 즉, CC1P 가 1 인 경우 출력 신호가 반전되어 출력한다.

4.11 SPI

SPI(Serial Peripheral Interface) 통신은 4개의통신신호(/SS, SCK, MISO, MOSI)를 사용하여 클럭에 동기를 맞추어 통신을 한다.

마스터 모드와 슬래이브 모드로 설정 사용이 가능하고, 마스터장치는 클럭을 발생 하여 송신을 한다. 2개의 데이터신호가 있으므로, 송신과 동시에 수신도 가능하며, 송수신 인터럽트 사용을 한다.

STM32에서는 8비트및 16비트모드를 사용하며, 최대전송속도는 PCLK의 2분주까지 한다. PCLK가 36MHz인 경우에 18MHz까지 동작한다. 통신클럭의 극성변경이 가능 하고, MSB-first, LSB-first 조정이 가능하다. Hardware적인 CRC도 가능하고 멀티 마스 터 모드도 사용한다.

다른 디바이스와 연결은 서로 같은 핀 이름으로 서로 연결한다.

Master

Slave



그림에서 알 수 있듯이 master 와 slave 모두본인의 MSB 부터 전송하며 받은 data는 LSB 부터 채워 나감을 알 수 있다. 이때 동작구조를 선택할 수 있는데

1) master 만 slave 로 data 전송 (master 가 data 전송, dummy 수신)

- 2) master 와 slave 간 상호전송
 - (master 와 slave 의 data 가교환)
- 3) slave 만 master 로 data 전송

(slave 만 data 전송, dummy 수신)

타 장비와 연결기본구성

- SPI는 4개의 신호선으로 구성된다.
- 1) SPISOMI : SPI slave-output/master-input pin (slave 에서는 전송, master 에서는 수신을 하는 pin)
- 2) SPISIMO : SPI slave-input/master-output pin (slave 에서는 수신, master 에서는 전송을 하는 pin)

3) /SPISTE : SPI Slave transmit-enable pin

4) SPICLK : SPI serial-clock pin (SPI 통신은 동기식이므로 CLK signal 이 필요)



STM32F103 의 SPI 내부구조

SPI1 는 APB2의 72MHz, SPI2,3 는 APB1의 36 MHz 로 동작한다.

STM32F103	의	SPI	핀

LQFP64	Pin name	Туре	Main function (after reset)	Default	Remap
20	PA4	I/O	PA4	SPI1_NSS/ USART2_CK DAC_OUT1/ADC12_IN4	
21	PA5	I/O	PA5	SPI1_SCK DAC_OUT2 ADC12_IN5	
22	PA6	I/O	PA6	SPI1_MISO TIM8_BKIN/ADC12_IN6 TIM3_CH1	
23	PA7	I/O	PA7	SPI1_MOSI/ TIM8_CH1N/ADC12_IN7 TIM3_CH2	
33	PB12	I/O	PB12	SPI2_NSS/I2S2_WS/ I2C2_SMBA/USART3_CK/ TIM1_BKIN	
34	PB13	I/O	PB13	SPI2_SCK/I2S2_CK USART3_CTS/TIM1_CH1N	
35	PB14	I/O	PB14	SPI2_MISO/TIM1_CH2N USART3_RTS/	
36	PB15	I/O	PB15	SPI2_MOSI/I2S2_SD TIM1_CH3N/	
50	PA15	I/O	JTDI	SPI3_NSS / I2S3_WS	TIM2_CH1_ETR PA15 / SPI1_NSS
55	PB3	I/O	JTDO	SPI3_SCK / I2S3_CK/	PB3/TRACESWO TIM2_CH2 / SPI1_SCK
56	PB4	I/O	NJTRST	SPI3_MISO	PB4 / TIM3_CH1 SPI1_MISO
57	PB5	I/O	PB5	I2C1_SMBA/ <mark>SPI3_MOSI</mark> /I2S3_SD	TIM3_CH2 / SPI1_MOSI

여기서 사용하는 디바이스에는 SPI 는 3개를 사용할 수 있다.

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Max	Unit
f _{scк}	SPI clock froguency	Master mode		18	
1/t _{c(SCK)}	SPI Clock frequency	Slave mode		18	
t _{r(SCK)} t _{f(SCK)}	SPI clock rise and fall time	Capacitive load: C = 30 pF		8	ns
DuCy(SCK)	SPI slave input clock duty cycle	Slave mode	30	70	%
t _{su(NSS)} ⁽¹⁾	NSS setup time	Slave mode	4t _{PCLK}		
t _{h(NSS)} ⁽¹⁾	NSS hold time	Slave mode	2t _{PCLK}		
t _{w(SCKH)} ⁽¹⁾ t _{w(SCKL)} ⁽¹⁾	SCK high and low time	Master mode, f _{PCLK} = 36 MHz, presc = 4	50	60	
t _{su(MI)} (1)	Data input actus time	Master mode	5		
t _{su(SI)} ⁽¹⁾	Data input setup time	Slave mode	5		
t _{h(MI)} ⁽¹⁾	Data input hold time	Master mode	5		
t _{h(SI)} ⁽¹⁾		Slave mode	4		ns
t _{a(SO)} ⁽¹⁾⁽²⁾	Data output access time	Slave mode, f _{PCLK} = 20 MHz	0	3t _{PCLK}	
t _{dis(SO)} ⁽¹⁾⁽³⁾	Data output disable time	Slave mode	2	10	
t _{v(SO)} (1)	Data output valid time	Slave mode (after enable edge)		25	
t _{v(MO)} ⁽¹⁾	Data output valid time	Master mode (after enable edge)		5	
t _{h(SO)} ⁽¹⁾	Data output hold time	Slave mode (after enable edge)	15		
t _{h(MO)} ⁽¹⁾		Master mode (after enable edge)	2		

SPI characteristics

프로그램작성

SPI_Cmd(SPI2, DISABLE);

//configure spi

- SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
- SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
- SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
- SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
- SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
- SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
- SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_16;
- SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
- SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
- SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
- SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);

1) SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; 2 line 으로 양방향 통신을 한다.

2) SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; Mode를 Master로 설정한다.

3) SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;

Data Size로 8bit 또는10bit 방식을 정하는데 여기서는 8bit 방식이다.

4) SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;

SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;







위의 타이밍을 정리하면 다음과 같다.
CPOL and CPHA Functionality

	Leading edge	Trailing edge
CPOL = 0, CPHA = 0	Sample (Rising)	Setup (Falling)
CPOL = 0, CPHA = 1	Setup (Rising)	Sample (Falling)
CPOL = 1, CPHA = 0	Sample (Falling)	Setup (Rising)
CPOL = 1, CPHA = 1	Setup (Falling)	Sample (Rising)

SPI와 연결하고자 하는 디바이스 스펙을 보면 위의 4가지 중 한가지 방법으로 되어있다. SCK Input에 따라 CPOL, CPHA의 0,1을 결정한다.

Master 모드 일 때도 마찬가지로 SCK Input에 따라 CPOL, CPHA의 0,1을 결정한다. SPI timing diagram - master mode



5)SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; Slave와 통신을 하기 위해서는 Start 는 0으로 End 는 1로 한다.

6)SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_16;

SPI_BaudRatePrescaler를 정한다.

7)SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; Data를 전송할 때 순서가 MSB First Bit로 설정한다.

8)SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; CRC 설정하는 부분으로 초기값을 설정한다.CRC 에 대한 계산식이 내장되어있다.

9)SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure); SPI 설정한 값을 저장한다. 여기서는 SPI2를 설정한다.

10)SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); SPI를 시작한다. 여기서는 SPI2를 설정한다.

static void SPI_Rcc_Configuration(void)

```
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2,ENABLE);
```

static void GPIO_Configuration(void)

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;

```
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
```

GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);

}

void SPI_Configuration(void)

{

SPI_InitTypeDef SPI_InitStruct; SPI_Rcc_Configuration(); SPI_InitStruct.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_32;

```
// 2라인양방향통신
SPI_InitStruct.SPI_Direction= SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
마스터설정
SPI_InitStruct.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
8bit 설정
SPI_InitStruct.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
```

```
SPI_InitStruct.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
SPI_InitStruct.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
SPI_InitStruct.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
```

```
SPI_InitStruct.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
SPI_InitStruct.SPI_CRCPolynomial = 7;
SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStruct);
GPIO_Configuration();
SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
```

```
void SPI2_Send_byte(u16 data)
```

{

}

```
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET);
SPI_I2S_SendData(SPI2,data);
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET);
SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
```

}

u16 SPI2_Receive_byte(void)

{

while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET); SPI_I2S_SendData(SPI2,0x00);

while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET); return SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);

}

4.12 I2C

I²C 는 필립스에서 개발한 직렬 컴퓨터버스이며 마더보드, 임베디드 시스템, 휴대폰등에 저속의 주변기기를 연결하기 위해 사용된다. I²C 라는 이름은 Inter-Integrated Circuit 의 약자이다. I2C 의 장점은 단지 2 개의 wire 로만 통신이 가능하다. 신호는 크게 START bit, DATA bits, STOP bit 의 3 가지로 나뉜다. START 와 STOP 은 SCL 이 HIGH 일 때 변하며, DATA 는 SCL 이 LOW 일 때 변한다. (protocol 이 진행 중이지 않을 경우에는 pull-up register 에 의해 SDA, SCL 모두 HIGH 상태이다.)

START 는 SCL 이 HIGH 일 때 SDA 가 Falling 하는 경우로 slave 에게 protocol 이 시작됨을 알린다.

STOP 은 SCL 이 HIGH 일 때 SDA 가 Rising 하는 경우로 slave 에게 protocol 이 종료됨을 알린다.

DATA 는 SCL 이 LOW 일 때 SDA 가변하며 SCL 이 HIGH 일 때 SDA 값이 valid 하다.

또한 DATA bits 는 ACK 와 R/W 신호를 포함한다.(R/W 신호는 HIGH 일 경우 READ, LOW 일 경우 WRITE 이다.)

I2C 전송은 마스터입장에서 크게 2 가지 경우로 나뉜다. Slave 에 data 를 write 하는 Transfer 와 Slave 로부터 read 하는 receive 의 경우이다.

START 와 STOP, R/W 신호는 무조건 Master 에서 생성하는 것이나 data 와 ack 는 Transfer 인지 Receive 인지에 따라 Master 혹은 Slave 에서 생성한다.

Symbol	Paramotor	Standard mode I ² C ⁽¹⁾		Fast mode I ² C ⁽¹⁾⁽²⁾		Unit	
Symbol	Parameter	Min	Max	Min	Max	Om	
t _{w(SCLL)}	SCL clock low time	4.7		1.3			
t _{w(SCLH)}	SCL clock high time	4.0		0.6		μο	
t _{su(SDA)}	SDA setup time	250		100			
t _{h(SDA)}	SDA data hold time	0 ⁽³⁾		0 ⁽⁴⁾	900 ⁽³⁾		
t _{r(SDA)} t _{r(SCL)}	SDA and SCL rise time		1000	20 + 0.1C _b	300	ns	
^t f(SDA) ^t f(SCL)	SDA and SCL fall time		300		300		
^t h(STA)	Start condition hold time	4.0		0.6			
t _{su(STA)}	Repeated Start condition setup time	4.7		0.6		μs	
t _{su(STO)}	Stop condition setup time	4.0		0.6		μs	
t _{w(STO:STA)}	Stop to Start condition time (bus free)	4.7		1.3		μs	
Cb	Capacitive load for each bus line		400		400	pF	

I²C characteristics

위의 SPI의 그림 내부에 있는 것처럼 클럭은 I2C1,2 는 APB1의 36 MHz 로 동작한다.



	I2C_CCR valu
fSCL (kHz)	$\mathbf{RP} = 4.7 \ \mathbf{k}\Omega$
400	0x801E
300	0x8028
200	0x803C
100	0x00B4
50	0x0168
20	0x0384

SCL frequency	(fPCLK1= 36 MHz.,VDD = 3.3	V)
---------------	----------------------------	----

LQFP64	Pin name	Туре	Main function (after reset)	Default	Remap
58	PB6	I/O	PB6	I2C1_SCL/ TIM4_CH1	USART1_TX
59	PB7	I/O	PB7	I2C1_SDA / FSMC_NADV /TIM4_CH2	USART1_RX
61	PB8	I/O	PB8	TIM4_CH3/SDIO_D4	I2C1_SCL/ CAN_RX
62	PB9	I/O	PB9	TIM4_CH4/SDIO_D5	I2C1_SDA / CAN_TX
29	PB10	I/O	PB10	I2C2_SCL/USART3_TX	TIM2_CH3
30	PB11	I/O	PB11	I2C2_SDA/USART3_RX	TIM2_CH4

여기서 사용하는 디바이스는 I2C 가 2개를 사용한다.

PB6 I2C1_SCL, PB7 I2C1_SDA

PB10 I2C2_SCL, PB11 I2C2_SDA

참고로 PB8(I2C1_SCL), PB9(I2C1_SDA) Remap 하여 사용할 수 있다. (이때 동시에 PB6,7 은 사용불가)

```
다음아래는 24c02 프로그램설정 예제이다.
void I2C_Configuration(void)
   I2C InitTypeDef I2C InitStructure;
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
   RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph I2C1,ENABLE);
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
   /* Configure I2C1 pins: PB6->SCL and PB7->SDA */
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
   I2C DeInit(I2C1);
   I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
   I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x30;
I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
   I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
   I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 100000;
   I2C Cmd(I2C1, ENABLE);
   I2C Init(I2C1, &I2C InitStructure);
   I2C AcknowledgeConfig(I2C1, ENABLE);
}
static void I2C_AcknowledgePolling(I2C_TypeDef *I2Cx,uint8_t I2C_Addr)
  vu16 SR1 Tmp;
  do
  ł
    I2C GenerateSTART(I2Cx, ENABLE);
    SR1 Tmp = I2C ReadRegister(I2Cx, I2C Register SR1);
#ifdef AT24C01A
         I2C Send7bitAddress(I2Cx, I2C Addr, I2C Direction Transmitter);
#else
         I2C Send7bitAddress(I2Cx, 0, I2C Direction Transmitter);
#endif
  while(!(I2C ReadRegister(I2Cx, I2C Register SR1) & 0x0002));
  I2C_ClearFlag(I2Cx, I2C_FLAG_AF);
  I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE);
}
uint8 t I2C Read(I2C TypeDef*I2Cx,uint8 t I2C Addr,uint8 t addr,uint8 t *buf,uint16 t num)
ł
```

if(num==0)return 1; while(I2C GetFlagStatus(I2Cx, I2C FLAG BUSY)); I2C AcknowledgeConfig(I2Cx, ENABLE); I2C GenerateSTART(I2Cx, ENABLE); while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)); #ifdef AT24C01A I2C_Send7bitAddress(I2Cx, I2C_Addr, I2C_Direction_Transmitter); while (!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)); I2C SendData(I2Cx, addr); while (!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)); I2C GenerateSTART(I2Cx, ENABLE); while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)); I2C Send7bitAddress(I2Cx, I2C Addr, I2C Direction Receiver); while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED)); #else I2C Send7bitAddress(I2Cx, addr<<1, I2C Direction Receiver); while(!I2C CheckEvent(I2Cx, I2C EVENT MASTER RECEIVER MODE SELECTED)); #endif while (num) ł if(num==1) I2C_AcknowledgeConfig(I2Cx, DISABLE); I2C GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE); } while(!I2C CheckEvent(I2Cx, I2C EVENT MASTER BYTE RECEIVED)); /* EV7 */ *buf = I2C ReceiveData(I2Cx); buf++: /* Decrement the read bytes counter */ num--; } I2C AcknowledgeConfig(I2Cx, ENABLE); return 0; ł uint8_t I2C_WriteOneByte(I2C_TypeDef *I2Cx,uint8_t I2C_Addr,uint8_t addr,uint8_t value) I2C GenerateSTART(I2Cx, ENABLE); while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)); #ifdef AT24C01A I2C_Send7bitAddress(I2Cx, I2C_Addr, I2C_Direction_Transmitter); while(!I2C CheckEvent(I2Cx, I2C EVENT MASTER TRANSMITTER MODE SELECTED));

```
I2C_SendData(I2Cx, addr);
        while(!I2C CheckEvent(I2Cx, I2C EVENT MASTER BYTE TRANSMITTED));
#else
        I2C_Send7bitAddress(I2Cx, addr<<1, I2C_Direction_Transmitter);
        while(!I2C_CheckEvent(I2Cx,
I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
#endif
        I2C_SendData(I2Cx, value);
        while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
        I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE);
        I2C_AcknowledgePolling(I2Cx,I2C_Addr);
        I2C_delay(1000);
        return 0;
uint8_t I2C_Write(I2C_TypeDef *I2Cx,uint8_t I2C_Addr,uint8_t addr,uint8_t *buf,uint16_t num)
        uint8_t err=0;
        while(num--)
        {
                 if(I2C_WriteOneByte(I2Cx, I2C_Addr,addr++,*buf++))
                 {
                         err++;
                 }
```

ł

}

if(err)

else

return 1;

return 0;

4.13 참고 4.13.1 Bit Banding

Bit Banding 은 bit operation 을 빠르게 해 준다. 특정 영역의 비트를 어드레스에 맵핑해서 제어하는 기능이다.

다음 그림과 같이 하나의 비트가 하나의 주소에 맵핑이다.

Bit-band mapping



1 비트당 32Bit 단위 주소에 맵핑되기 때문에 1MB의 영역이 총 32MB의 주소 영역에 맵핑이다. 맵핑된 주소에서 Bit[0]만 사용되며, Bit[31:1]은 사용되지 않다. 이런 Bit Banding 이 지원되는 Bit Band Region 은 SRAM 영역, Peripheral 영역에서 각각 1MB 씩 지원이다.

Address range	Memory region	Instruction and data accesses
0x20000000- 0x200FFFFF	SRAM bit-band region	Direct accesses to this memory range behave as SRAM memory accesses, but this region is also bit addressable through bit-band alias.
0x22000000- 0x23FFFFFF	SRAM bit-band alias	Data accesses to this region are remapped to bit band region. A write operation is performed as read-modify-write. Instruction accesses are not remapped.

Address range	Memory region	Instruction and data accesses
0x40000000- 0x400FFFFF	Peripheral bit-band region	Direct accesses to this memory range behave as peripheral memory accesses, but this region is also bit addressable through bit-band alias.
0x42000000- 0x43FFFFFF	Peripheral bit-band alias	Data accesses to this region are remapped to bit-band region. A write operation is performed as read-modify-write. Instruction accesses are not permitted.

Peripheral memory bit-banding regions

```
1. Bit 제어의 효율성
     • Bit 제어에 있어서 코드 사이즈가 줄어들 수 있다.
    2. 코드의 안정성
     • 제어하고자 하는 비트만 제어하므로, 다른 비트들에 영향을 주는 일이 없다.
    <Bit Banding Address 공식>
    Real Address Base 주소에서 N Offset 에 위치한 경우에 bit 번째 비트의 맵핑
    어드레스는
    Virtual Address Base + N*32 + 4*bit 이 이다.
                                   32bit
                                                           REAL
           @Rbase+N b31
                                                  b0
                                                           memory
                                                           image
                     example: 20000000h to 200FFFFFh
                                                 b31
                                                          VIRTUAL
                                                          aliased
@Vbase+Nx32+4xbit
                                                          bit banding
                                                          image
                                                  b0
   @Vbase+Nx32
            example: 22000000h to 23FFFFFFh
    <예제 코드 1>
    RAM 영역의 데이터를 Bit Banding 을 통해서 알아본다.
    #include "stm32f10x.h"
    #include <stdio.h>
    #define RAM BASE
                          0x20000000
    #define RAM BB BASE
                          0x22000000
    #define Var ResetBit BB(VarAddr, BitNumber)
         (*( IO uint32 t *) (RAM BB BASE | ((VarAddr - RAM BASE) << 5) |
    ((BitNumber) << 2)) = 0)
    #define Var_SetBit_BB(VarAddr, BitNumber)
         (*( IO uint32 t *) (RAM BB BASE | ((VarAddr - RAM BASE) << 5) |
    ((BitNumber) << 2)) = 1)
    #define Var GetBit BB(VarAddr, BitNumber)
         (*( IO uint32 t *) (RAM BB BASE | ((VarAddr - RAM BASE) << 5) |
    ((BitNumber) \ll 2)))
    int ExtInt = 0x00000000;
    int main()
    ł
```

Bit Banding 의 장점.

```
int StackInt = 0xffffffff;
       init UART();
       printf("ExtInt Address : %X Value: %X\r\n", &ExtInt, ExtInt);
   printf("StackInt Address : %X Value: %X\r\n", &StackInt, StackInt);
       Var SetBit BB((int)&ExtInt, 0);
    Var SetBit BB((int)&ExtInt, 1);
    Var SetBit BB((int)&ExtInt, 2);
    Var SetBit BB((int)&ExtInt, 3);
    Var ResetBit BB((int)&StackInt, 0);
    Var ResetBit BB((int)&StackInt, 1);
    Var ResetBit BB((int)&StackInt, 2);
    Var ResetBit BB((int)&StackInt, 3);
   printf("ExtInt Address : %X Value: %X\r\n", &ExtInt, ExtInt);
   printf("StackInt Address : %X Value: %X\r\n", &StackInt, StackInt);
       return 0;
}
전역 변수 ExtInt 와 지역 변수 Stackint 를 Bit Bandig 하는 예제이다.
전역 변수의 하위 4 비트는 SET 하고, 지역 변수의 하위 4 비트는 RESET 한다.
<예제 코드1: 실행 결과>
         ExtInt Address : 20000414 Value: 0
         StackInt Address : 200003E0 Value: FFFFFFF
         ExtInt Address : 20000414 Value: F
         StackInt Address : 200003E0 Value: FFFFFF0
전역 변수와 지역 변수는 메모리 상에 할당되는 위치가 다릅니다.
지역 변수인 StackInt는 Stack 내에 할당되었으며, 전역 변수는 Stack 외부에
할당되었다.
기억하시겠지만, 사용자는 Linker 설정에서 Stack 의 사이즈를 0x400 으로 직접
설정했었다.
Map 파일을 통해서 Stack 과 전역변수 Extint 가 할당된 위치를 보도록 하겠다.
<예제 코드1:Map 파일>
 ... 중략
 CSTACK
                  uninit
                          0x20000000 0x400 <Block tail>
                              - 0x20000400 0x400
 ... 중략
 ExtInt
                       0x20000414
                                     0x4 Data Gb main.o [1]
 ...
Map 파일을 보시면 CSTACK 은 0x2000000~0x20000400 까지 사용하며,
```

실행 결과에서 보면 StackInt는 0x200003E0의 Stack 내에 위치하고 있다.

ExtInt는 Map 파일에서 보듯이 0x20000414 에 할당되어 있다.

<코드 따라하기>
1. Var_ResetBit_BB, Var_SetBit_BB, Var_GetBit_BB
위 Macro 는 변수의 어드레스와 Bit 번호를 입력 받아서 Bit Banding 하는 Macro 이다. 만약 Peripheral 영역에 대해서도 동일한 Macro 를 만든다면, 아래 Peripheral Base 로 변경하면 이다. #define PERIPH_BB_BASE ((uint32_t)0x42000000) #define PERIPH_BASE ((uint32_t)0x40000000)
2. ExtInt 전역 변수
ExtInt 전역 변수
ExtInt 전역 변수의 초기값은 0x0000000 이었다. Var_SetBit_BB Macro 를 사용해서 하위 4 비트를 각각 Set 하였다.
3. StackInt 지역 변수

StackInt 지역 변수의 초기값은 0xFFFFFFF 이었다.
 Var_ResetBit_BB Macro 를 사용해서 하위 4 비트를 각각 ReSet 하였다.

실제로 Bit Banding 은 SRAM 영역보다는 Peripheral 영역의 Register 들을 제어하는데 더 유용하게 사용될 것이다.

4.13.2 assert failed

```
#ifdef USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
{
    /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
    ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
    /* Infinite loop */
    while (1)
    {
    }
}
```

, #endif

void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)

assert_failed()에서 file 이 문장이 주행되는 함수가 존재하는 파일의 이름을 디렉토리 까지 포함해서 내포하고, line은 그 파일의 line 의 수를 지니고 있다. 즉 파일이름과 라인 번호를 출력하고, 이 함수를 끝낸다.

4.13.3 GPIO JTAG

JTAG PORT 일반 GPIO 로 사용할 때 사용한다.

핀 번호

1	2	3	4	5	6	7	8
VCC	TRST	TDI	TMS	TCK	GND	TDO	/RST
VCC	PB4	PA15	PA13	PA14	GND	PB3	/RST

프로그램

// JTAG I/O 출력 으로 만들기 Enable GPIOA, GPIOB and AFIO clocks RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

//Disable the serial Wire Debug Port SWJ-DP
 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE);

// JTAG => I/O PA13, 14, 15

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 |GPIO_Pin_14 |GPIO_Pin_15; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

// JTAG => I/O PB3, 4

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 |GPIO_Pin_4; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

4.13.3 FSMC

FSMC 는 Flexible Static Memory Controller 의 약어이다. 이를 사용하여 외부에 메모 리나 I/O 를 확장할 때 사용한다.



- For the FSMC, the external memory is divided into 4 fixed size banks of 4x64 MB each:
 - Bank 1 can be used to address NOR Flash, OneNAND or PSRAM memory devices.
 - Banks 2 and 3 can be used to address NAND Flash devices.
 - Bank 4 can be used to address a PC Card device.



BANK 1 에서는 TFTLCD, RAM, NOR 관련된 디바이스를 연결해서 사용한다.

1. TFTLCD를 연결할 때

PD7=NE1 (CE2)	LCD		
#define Bank1_LCD_C	((uint32_t)0x6000000)	// RS =0	disp Reg ADDR
#define Bank1_LCD_D	((uint32_t)0x60020000)	//RS = 1	disp Data ADDR

기능	STM32F4 핀 번호	STM32F4 핀 이름
D0	61	PD14
D1	62	PD15
D2	81	PD0
D3	82	PD1
D4	38	PE7
D5	39	PE8
D6	40	PE9
D7	41	PE10
D8	42	PE11
D9	43	PE12
D10	44	PE13
D11	45	PE14
D12	46	PE15
D13	55	PD8
D14	56	PD9
D15	57	PD10
CS	88	PD7 (NE1)
RS	60	PD11 (FSMC-A16)
RD	85	PD4 ()
WR	86	PD5 (NWE)
RESET(TFT_RST)	25 (7)	3 V (GPIO PC13)
TP_IRQ	44	PC4
TP_SCK	41	PA5
TP_SI	43	PA7
TP_SO	42	PA6
TP_CS	40	PA4
BL_CNTL	45	PC5

2. NOR, RAM을 연결할 때

TFTLCD, NOR, RAM 서로 같지 않는 핀을 사용해야 한다. 예를 들어 TFTLCD 에서 PD7을 사용시 다른 PG9, PG10, PG12 중 하나를 선택해야 한다.

#define Bank1_SRAM2_ADDR ((uint32_t)0x6000000) 에서 Bank1_SRAM2_ADDR 는 사용자가 임의로 지정한 것이며, ((uint32_t)0x60000000) 는 어드레스를 나타낸 것 이다. NE1에서 NE4까지 사용 가능하다.

#define FSMC_Bank1_NORSRAM1 ((uint32_t)0x00000000) 는 FSMC_Bank1_NORSRAM1 stm32f4xx fsmc.h 에서 설정되어 있다.

PD7=NE1

#define Bank1_SRAM2_ADDR ((uint32_t)0x6000000) #define FSMC_Bank1_NORSRAM1 ((uint32_t)0x0000000)

PG9=NE2

#define Bank1_SRAM2_ADDR ((uint32_t)0x64000000)
#define FSMC_Bank1_NORSRAM2 ((uint32_t)0x0000002)

PG10=NE3

#define Bank1_SRAM2_ADDR ((uint32_t)0x68000000) #define FSMC_Bank1_NORSRAM3 ((uint32_t)0x00000004)

PG12=NE4 #define Bank1_SRAM2_ADDR ((uint32_t)0x6C000000) #define FSMC_Bank1_NORSRAM4 ((uint32_t)0x00000006)

BANK2 에서는 NAND 를 연결할 때 사용한다. PD7= CE2 NAND #define Bank1_LCD_C ((uint32_t)0x70000000) #define FSMC_Bank2_NAND ((uint32_t)0x00000010) PG9=CE3 NAND

#define Bank1_LCD_C ((uint32_t)0x8000000) #define FSMC_Bank3_NAND ((uint32_t)0x00000100) 플래시 메모리에는 셀을 연결한 논리 구조에 따라 여러 가지 종류가 있다. 대표적으로 셀을(플로 팅 게이트를) 병렬 구조로 연결한 것이 NOR Flash Memory(노어 플래시 메모리)이고, 셀을 직렬 구 조로 연결한 것이 바로 NAND Flash Memory(낸드 플래시 메모리) 이다.

1.Nand Memory



기능	K9F2G08U0A 번호	STM32F4 핀 이름	
DA0	29	85(PD14)	
DA1	30	86(PD15)	
DA2	31	114(PD0)	
DA3	32	115(PD1)	
DA4	41	58(PE7)	
DA5	42	59(PE8)	
DA6	43	60(PE9)	
DA7	44	63(PE10)	
WAIT	7	122(PD6)	
OE	8	118(PD4)	
WE	18	119(PD5)	
CLE (AD16)	16	80(PD11)	
ALE (AD17)	17	81(PD12)	
CE3	8	124(PG9)	



	0xA000 0000 - 0xA000 0FFF	FSMC control register
	0x9000 0000 - 0x9FFF FFFF	FSMC bank 4
AHB3	0x8000 0000 - 0x8FFF FFFF	FSMC bank 3
	0x7000 0000 - 0x7FFF FFFF	FSMC bank 2
	0x6000 0000 - 0x6FFF FFFF	FSMC bank 1

▲ Main Field (2,048 Byte)						Spare Field	(64 Byte)	
"A" a (1'st se	rea ector)	"B" area (2'nd sector)	"C" area (3'rd sector)	"D" area (4'th sector)	"E" area (1'st sector)	"F" area (2'nd sector)	"G" area (3'rd sector)	'H" area (4'th sector)
512 E	Byte	512 Byte	512 Byte	512 Byte	16 Byte	16 Byte	16 Byte	16 Byte



	I/O 0	I/O 1	I/O 2	I/O 3	I/O 4	I/O 5	I/O 6	I/O 7	
1st Cycle	Ao	A1	A2	Aз	A4	A5	A6	A7	Column Address
2nd Cycle	As	A9	A10	A11	*L	*L	*L	*L	Column Address
3rd Cycle	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	Row Address
4th Cycle	A20	A21	A22	A23	A24	A25	A26	A27	Row Address

K9F2G08U



	I/O 0	I/O 1	I/O 2	I/O 3	I/O 4	I/O 5	I/O 6	I/O 7	
1st Cycle	Ao	A1	A2	Aз	A4	A5	As	A7	Column Address
2nd Cycle	As	A۹	A10	A11	*L	*L	*L	*L	Column Address
3rd Cycle	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	Row Address
4th Cycle	A20	A21	A22	A23	A24	A25	A26	A27	Row Address
5th Cycle	A28	*L	Row Address						

2. Nor Memory

핀번호	ADDRESS	핀번호	DATA
PF0	ADO	PD14	DAO
PF1	AD1	PD15	DA1
PF2	AD2	PDO	DA2
PF3	AD3	PD1	DA3
PF4	AD4	PE7	DA4
PF5	AD5	PE8	DA5
PF12	AD6	PE9	DA6
PF13	AD7	PE10	DA7
PF14	AD8	PE11	DA8
PF15	AD9	PE12	DA9
PGO	AD10	PE13	DA10
PG1	AD11	PE14	DA11
PG2	AD12	PE15	DA12
PG3	AD13	PD8	DA13
PG4	AD14	PD9	DA14
PG5	AD15	PD10	DA15
PD11	AD16		
PD12	AD17	PD4	OE
PD13	AD18	PD5	WE
PE3	AD19	PG10	NE3
PE4	AD20	PEO	NBLO
PE5	AD21	PE1	NBL1
PE6	AD22		

3.SRAM Memory

IS61WV102416BLL-10TLI 256M * 8Bit

핀번호	ADDRESS	핀번호	DATA
PFO	ADO	PD14	DAO
PF1	AD1	PD15	DA1
PF2	AD2	PDO	DA2
PF3	AD3	PD1	DA3
PF4	AD4	PE7	DA4
PF5	AD5	PE8	DA5
PF12	AD6	PE9	DA6
PF13	AD7	PE10	DA7
PF14	AD8	PE11	DA8
PF15	AD9	PE12	DA9
PGO	AD10	PE13	DA10
PG1	AD11	PE14	DA11
PG2	AD12	PE15	DA12
PG3	AD13	PD8	DA13
PG4	AD14	PD9	DA14
PG5	AD15	PD10	DA15
PD11	AD16	PD4	OE
PD12	AD17	PD5	WE
PD13	AD18	PG12	NE4
PE3	AD19	PEO	NBLO
		PE1	NBL1